

## SIMATIC

### 産業用 PC SIMATIC IPC627E

#### 操作説明書

#### まえがき

#### 製品の説明

**1**

#### 安全に関する注意事項

**2**

#### 装置の設置と接続

**3**

#### 装置のコミッショニング

**4**

#### デバイスの操作

**5**

#### パラメータの装置への拡張 および割り当て

**6**

#### 装置の保守と修理

**7**

#### 技術仕様

**8**

#### 寸法図

**9**

#### 規格と承認

**10**

#### ハードウェアの説明

**A**

#### 技術サポート

**B**

#### マークおよびシンボル

**C**




#### 略語リスト

**D**

## 法律上の注意

### 警告事項

本書には、ユーザーの安全性を確保し製品の損傷を防止するうえ守るべき注意事項が記載されています。ユーザーの安全性に関する注意事項は、安全警告サインで強調表示されています。このサインは、物的損傷に関する注意事項には表示されません。以下に表示された注意事項は、危険度によって等級分けされています。

 <b>危険</b>
回避しなければ、直接的な死または重傷に至る危険状態を示します。
 <b>警告</b>
回避しなければ、死または重傷に至るおそれのある危険な状況を示します。
 <b>注意</b>
回避しなければ、軽度または中度の人身傷害を引き起こすおそれのある危険な状況を示します。
<b>通知</b>
回避しなければ、物的損傷を引き起こすおそれのある危険な状況を示します。


複数の危険レベルに相当する場合は、通常、最も危険度の高い事項が表示されることになっています。安全警告サイン付きの人身傷害に関する注意事項があれば、物的損傷に関する警告が付加されます。

### 有資格者

本書が対象とする製品 / システムは必ず有資格者が取り扱うものとし、各操作内容に関連するドキュメント、特に安全上の注意及び警告が遵守されなければなりません。有資格者とは、訓練内容及び経験に基づきながら当該製品 / システムの取り扱いに伴う危険性を認識し、発生し得る危害を事前に回避できる者をいいます。

### シーメンス製品を正しくお使いいただくために

以下の事項に注意してください。

 <b>警告</b>
シーメンス製品は、カタログおよび付属の技術説明書の指示に従ってお使いください。他社の製品または部品との併用は、弊社の推奨もしくは許可がある場合に限りです。製品を正しく安全にご使用いただくには、適切な運搬、保管、組み立て、据え付け、配線、始動、操作、保守を行ってください。ご使用になる場所は、許容された範囲を必ず守ってください。付属の技術説明書に記述されている指示を遵守してください。

### 商標

®マークのついた称号はすべて Siemens Aktiengesellschaft の商標です。本書に記載するその他の称号は商標であり、第三者が自己の目的において使用した場合、所有者の権利を侵害することになります。

### 免責事項

本書のハードウェアおよびソフトウェアに関する記述と、実際の製品内容との一致については検証済みです。しかしなお、本書の記述が実際の製品内容と異なる可能性もあり、完全な一致が保証されているわけではありません。記載内容については定期的に検証し、訂正が必要な場合は次の版で更新いたします。

# まえがき

## この操作説明書の目的

この操作説明書には、SIMATIC IPC627E を設置、電気接続、コミッショニングおよび拡張し、装置を保守および修理するために必要なすべての情報が含まれます。これらは、次の有資格スペシャリスト担当者を対象としています。

- 設置担当者
- コミッショニングエンジニア
- IT 管理者
- サービスおよび保守担当者

## 必要な基礎知識

この操作説明書を理解するには、電氣的設置、パーソナルコンピュータ、Microsoft オペレーティングシステムおよびネットワークテクノロジーに関する十分な知識が必要です。また、自動化制御エンジニアリングの分野に関する一般的な知識があることを前提としています。

## 本操作説明書の有効範囲

この操作説明書は、SIMATIC IPC627E のすべての注文バージョンで有効です。

## 履歴

この操作説明書の次のエディションは、既に発行されています。

エディション	コメント
2018 年 12 月	第 1 版
2019 年 7 月	改訂:取り付け位置 改訂:電流/電力消費および電源 改訂:SIMATIC IPC627E (拡張スロット 2 つ)の寸法図(前方からアクセスする PC ポートの垂直取付キットによる取り付けの場合の寸法図) 改訂:SIMATIC IPC627E (拡張スロット 5 つ)の寸法図(前方からアクセスする PC ポートの垂直取付キットによる取り付けの場合の寸法図) 追加:バスボードの拡張カードスロット、バージョン 5 (IPC627E、5 スロット) 修正
06/2021	改訂:装置を操作するための重要な指示およびマニュアル 改訂:付属品:ソフトウェア 改訂:取り付け位置 改訂:装置の電源スイッチ投入 改訂:リモート保守機能 サポートされていない機能:"SIMATIC IPC Remote Manager"はすでにサポートされていません。 改訂:システムコンポーネントの電流および電力要件 改訂:電磁環境適合性 改訂:周辺環境 改訂:インターフェースの技術仕様 改訂:シリアル ATA ドライブ(X516 - X519)の電源 改訂:拡張カード用 12 V 電源接続のピン割り付け 改訂:外部インターフェース 改訂:拡張カード使用時の問題



エディション	コメント
2023 年 5 月	改訂:システムコンポーネントの電流および電力要件、一般的な性能値 改訂:インターフェースの技術仕様 追加:BSMI (台湾) 追加:海洋承認
2023 年 10 月	改訂:BSMI (台湾)

## 下記も参照

規格と承認 (ページ 142)

技術仕様 (ページ 118)

## セキュリティ情報

Siemens は、工場設備、システム、機械およびネットワークの安全な稼動をサポートする産業セキュリティ機能を有する製品やソリューションを提供しています。

工場設備、システム、機械およびネットワークをサイバー脅威から保護するため、総合的な、最新の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的にメンテナンスすることが必要です。Siemens の製品およびソリューションは、それらのコンセプトの 1 つの要素のみを形成します。Siemens の製品およびソリューションは、そのようなコンセプトの 1 つの要素を形成します。

お客様は、プラント、システム、機械およびネットワークへの許可されていないアクセスを防ぐ責任があります。これらのシステム、機械および構成部品は、そのような接続が必要な場合、適切なセキュリティ措置(ファイアウォールおよび/またはネットワークセグメンテーションを使用)が適所で実施されている場合にのみ、エンタープライズネットワークまたはインターネットに接続する必要があります。

産業用セキュリティ対策に関する詳細な情報は、こちら  
(<http://www.siemens.de/industrialsecurity>)をご覧ください。

Siemens の製品およびソリューションは、セキュリティを向上させるための継続的な開発を経たものです。Siemens は、利用可能になったらすぐ製品の更新プログラムを適用し、常に最新の製品バージョンを使用することを強くお勧めします。もはやサポートされていない製品バージョンを使用して、最新の更新適用を怠ってしまうと、お客様のサイバー脅威への暴露を高めてしまうことがあります。

製品更新の最新情報を入手するため、Siemens の産業セキュリティの RSS フィード (こちら (<http://www.siemens.de/industrialsecurity>))を購読します。

## サードパーティ製ソフトウェアの更新に関する免責事項

この製品には、サードパーティ製のソフトウェアが含まれています。Siemens AG は、サードパーティ製ソフトウェアが Siemens ソフトウェアアップデートサービス契約の一部として配布されている場合または Siemens Aktiengesellschaft によって正式にリリースされている場合のみ、サードパーティ製ソフトウェアの更新/パッチに対する保証を提供します。それ以外の場合は、更新/パッチは、ユーザーご自身の責任で適用することになります。当社のソフトウェアアップデートサービス提供に関する詳細な情報は、インターネットの Software Update Service

(<http://www.automation.siemens.com/mcms/automation-software/en/software-update-service>)を参照してください。

# 目次

	まえがき .....	3
1	製品の説明 .....	12
1.1	装置を操作するための重要な指示およびマニュアル .....	12
1.2	製品ハイライト .....	14
1.3	アプリケーション .....	16
1.4	装置の外部デザイン .....	17
1.4.1	前面パネル .....	17
1.4.2	装置の背面 .....	21
1.4.3	ステータス表示 .....	22
1.5	装置の内部設計 .....	25
1.6	付属品とスペア部品 .....	26
1.6.1	付属品:ハードウェア .....	26
1.6.2	付属品:ソフトウェア .....	27
2	安全に関する注意事項 .....	28
2.1	一般的な安全上の注意事項 .....	28
2.2	輸送と保管に関する注意事項 .....	30
2.3	取り付けに関する注意 .....	31
2.4	周辺条件および環境条件に関する注意事項 .....	31
2.5	I/O デバイスに関する情報 .....	34
2.6	装置およびシステム拡張に関する注意事項 .....	35
3	装置の設置と接続 .....	37
3.1	設置準備 .....	37
3.1.1	納品範囲 .....	37
3.1.2	納品パッケージの確認 .....	39
3.1.3	装置のデータの識別 .....	40
3.2	装置の設置 .....	41
3.2.1	設置のガイドライン .....	41
3.2.2	取り付け位置 .....	43
3.2.3	壁取り付けレール付き装置の設置 .....	45
3.2.4	垂直マウントキット付き装置の設置 .....	46
3.2.5	前方からアクセスする PC ポートの垂直マウントキット付き装置の設置 .....	47

3.3	装置の接続 .....	48
3.3.1	電源電圧に関する固有の情報 .....	48
3.3.2	等電位ボンディングケーブルの接続 .....	49
3.3.3	電源の接続 .....	50
3.3.3.1	100-240 VAC 電源装置の接続 .....	50
3.3.3.2	24 VDC 電源装置の接続 .....	52
3.3.4	I/O 装置の接続 .....	54
3.3.5	ネットワークへの装置の接続 .....	56
3.3.6	Ethernet/USB ストレインリリーフを接続する .....	57
<b>4</b>	<b>装置のコミッショニング .....</b>	<b>58</b>
4.1	装置の電源スイッチ投入 .....	58
4.2	装置の自動スイッチオンの設定 .....	59
4.3	装置をオフにする .....	59
<b>5</b>	<b>デバイスの操作 .....</b>	<b>61</b>
5.1	マルチモニタリング .....	61
5.2	ドライブ設定 .....	61
5.2.1	RAID1 システム .....	61
5.3	RAID システムの動作 .....	62
5.3.1	RAID システムの不具合のあるドライブの表示 .....	62
5.3.2	RAID1 システム：ドライブの設置オプション .....	62
5.3.3	オンボード RAID システムの設定 .....	62
5.3.4	[Intel® Rapid Storage Technology]を使用したオンボード RAID システムのモニタリング .....	65
5.3.5	新しいドライブのオンボード RAID システムへの統合 .....	66
5.3.6	RAID システムのデータ同期 .....	68
5.4	装置のモニタリング .....	69
5.4.1	モニタリング機能 .....	69
5.4.2	SIMATIC IPC DiagBase .....	71
5.4.3	SIMATIC IPC DiagMonitor .....	71
5.5	装置のリモート保守 .....	72
5.5.1	リモート保守機能 .....	72
5.6	Trusted Platform Module (TPM) .....	74
5.7	バッファメモリ NVRAM (オプション) .....	74
5.8	モニタおよびキーボード無しでの操作 .....	75

<b>6</b>	<b>パラメータの装置への拡張および割り当て .....</b>	<b>76</b>
6.1	装置を開く .....	76
6.2	拡張カード .....	78
6.2.1	使用可能な拡張カード .....	78
6.2.2	拡張カードの設置/取り外し .....	78
6.3	メモリモジュール .....	81
6.3.1	使用可能なメモリモジュール .....	81
6.3.2	メモリモジュールの設置および取り外し .....	83
6.4	ドライブ .....	85
6.4.1	取り外し可能トレイのドライブの変更 .....	85
6.4.2	内部 SSD の変更 .....	88
6.4.3	内蔵ハードディスクドライブの交換 .....	91
6.4.4	RAID システムのドライブの交換 .....	93
6.4.5	M.2 NVMe SSD の交換 .....	95
<b>7</b>	<b>装置の保守と修理 .....</b>	<b>97</b>
7.1	修理に関する情報 .....	97
7.2	保守間隔 .....	98
7.3	ハードウェアの取り外しと設置 .....	99
7.3.1	装置ファンの交換 .....	99
7.3.2	電源冷却ファンの交換 .....	102
7.3.3	バックアップバッテリーの交換 .....	105
7.3.4	電源の交換 .....	107
7.3.5	バスボードの交換 .....	109
7.3.6	プロセッサの交換 .....	113
7.4	オペレーティングシステム、ソフトウェアおよびドライバのインストール .....	116
7.4.1	オペレーティングシステムのインストール .....	116
7.4.2	ソフトウェアおよびドライバの設置 .....	116
7.5	ファームウェア/BIOS の設定 .....	116
7.6	データバックアップおよびパーティション変更 .....	117
7.7	リサイクルと廃棄処分 .....	117

<b>8</b>	<b>技術仕様 .....</b>	<b>118</b>
8.1	技術仕様の適用可能性 .....	118
8.2	一般的な技術仕様 .....	118
8.3	電流/電力要件および電源 .....	120
8.3.1	システムコンポーネントの電流および電力要件 .....	120
8.3.2	技術仕様: AC 電源(AC) .....	123
8.3.3	技術仕様: DC 電源(DC) .....	124
8.4	Electromagnetic compatibility (電磁環境両立性).....	125
8.5	周辺環境.....	126
8.6	ドライブの技術仕様.....	128
8.7	マザーボードの技術仕様 .....	128
8.8	グラフィックの技術仕様 .....	130
8.9	インターフェースの技術仕様 .....	130
8.10	オペレーティングシステムの技術仕様 .....	132
<b>9</b>	<b>寸法図 .....</b>	<b>133</b>
9.1	SIMATIC IPC627E の寸法図(2 つの拡張スロット).....	133
9.2	SIMATIC IPC627E の寸法図(5 つの拡張スロット).....	137
9.3	拡張カードの寸法図.....	141
<b>10</b>	<b>規格と承認.....</b>	<b>142</b>
10.1	CE マーキング .....	142
10.2	DIN ISO9001 認証とソフトウェアライセンス契約 .....	143
10.3	UL 認可 .....	143
10.4	FCC (USA) .....	144
10.5	カナダ .....	145
10.6	オーストラリア/ニュージーランド .....	145
10.7	ユーラシア関税同盟 EAC .....	145
10.8	韓国 .....	145
10.9	BSMI (台湾).....	146
10.10	海洋承認.....	148

<b>A</b>	<b>ハードウェアの説明 .....</b>	<b>149</b>
A.1	マザーボード .....	149
A.1.1	マザーボードのレイアウト .....	149
A.1.2	マザーボードのインターフェース位置 .....	150
A.2	内部インターフェース .....	152
A.2.1	内部インターフェースのピン割り付け .....	152
A.2.2	装置用冷却ファン(X512) .....	153
A.2.3	電源冷却ファン用電源(X515) .....	153
A.2.4	シリアル ATA ドライブ(X516 - X519)の電源 .....	153
A.3	バスボード .....	154
A.3.1	バスボードの拡張カードスロット .....	154
A.3.2	拡張カード用 12 V 電源接続のピン割り付け .....	156
A.4	外部インターフェース .....	157
A.5	システムリソース .....	158
A.5.1	現在割り当てられているシステムリソース .....	158
A.5.2	I/O アドレス割り当て .....	158
A.5.3	割り込みの割り付け .....	161
A.5.4	排他的 PCI ハードウェア割り込み .....	163
A.6	TIA Portal でのソフトウェアへの拡張インターフェースの割り付け(CP 割り付け) .....	164
<b>B</b>	<b>技術サポート .....</b>	<b>165</b>
B.1	サービスおよびサポート .....	165
B.2	トラブルシューティング .....	166
B.2.1	装置の機能の問題 .....	166
B.2.2	装置を起動するときの問題 .....	168
B.2.3	RAID システムの問題 .....	169
B.2.4	拡張カード使用時の問題 .....	170
<b>C</b>	<b>マークおよびシンボル .....</b>	<b>171</b>
C.1	概要 .....	171
C.2	安全性 .....	171
C.3	オペレータ制御 .....	171
C.4	認証、承認およびマーク .....	172
C.5	インターフェース .....	173
<b>D</b>	<b>略語リスト .....</b>	<b>174</b>
D.1	略語 .....	174
	索引 .....	178

## 製品の説明

### 1.1 装置を操作するための重要な指示およびマニュアル

取扱説明書	目次	ソース
操作説明書	<ul style="list-style-type: none"> <li>製品の説明</li> <li>技術仕様</li> <li>装置の設置</li> <li>装置の操作</li> <li>ハードウェアの設置と取り外し</li> <li>寸法図</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>同梱のデータストレージ媒体</li> <li>オンライン: SIMATIC IPC マニュアル (<a href="http://www.siemens.com/simatic-ipc-doku-portal">http://www.siemens.com/simatic-ipc-doku-portal</a>)</li> </ul>
クイックインストールガイド	情報内容: <ul style="list-style-type: none"> <li>装置の操作説明書</li> <li>装置の設置</li> <li>装置を電源に接続する手順</li> <li>I/O 装置の接続</li> <li>装置の電源スイッチ投入</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>印刷された形式で装置に同梱</li> <li>同梱のデータストレージ媒体</li> </ul>
製品の最新情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>装置に関する最新の注意事項</li> <li>これらの操作説明書と比較した変更点</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>オンライン: SIMATIC IPC マニュアル (<a href="http://www.siemens.com/simatic-ipc-doku-portal">http://www.siemens.com/simatic-ipc-doku-portal</a>)</li> </ul>
ファームウェア/BIOS の説明	情報内容: <ul style="list-style-type: none"> <li>重要なファームウェア設定</li> <li>工場出荷時設定でのファームウェア設定</li> <li>ブートモード</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>同梱のデータストレージ媒体</li> <li>オンライン: ファームウェア/BIOS の説明 (<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109760621">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109760621</a>)</li> </ul>



## 1.1 装置を操作するための重要な指示およびマニュアル

取扱説明書	目次	ソース
Windows®オペレーティングシステム	情報内容: <ul style="list-style-type: none"> <li>• オペレーティングシステムのコミッショニング</li> <li>• オペレーティングシステムの復元</li> <li>• オペレーティングシステムの設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 同梱のデータストレージ媒体</li> <li>• オンライン: Microsoft® Windows® 10 (<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109749498">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109749498</a>)</li> </ul>
SIMATIC IPC DiagBase	情報内容: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 温度モニタリング</li> <li>• ファンモニタリング</li> <li>• ドライブモニタリング</li> <li>• ウォッチドッグ</li> <li>• 運転時間カウンタ</li> <li>• バッテリモニタ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 同梱のデータストレージ媒体</li> <li>• オンライン: SIMATIC IPC DiagBase (<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109749690">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109749690</a>)</li> </ul>
SIMATIC IPC DiagMonitor	追加の拡張機能を備える SIMATIC IPC DiagBase などの監視機能。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• オンライン: SIMATIC IPC DiagMonitor (<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/39129913">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/39129913</a>)</li> </ul>
SIMATIC IPC Image & Partition Creator	情報内容: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ファイル、ディレクトリ、ドライブパーティションのバックアップおよび復元</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• オンライン: SIMATIC IPC Image Partition Creator (<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21766418">https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/21766418</a>)</li> </ul>
SIMATIC NET	工業用通信	<ul style="list-style-type: none"> <li>• オンライン: SIMATIC NET (<a href="http://w3.siemens.com/mcms/automation/en/industrial-communications/Pages/Default.aspx">http://w3.siemens.com/mcms/automation/en/industrial-communications/Pages/Default.aspx</a>)</li> </ul>

## 1.2 製品ハイライト

SIMATIC IPC627E は、強力な工業用 PC です。高レベルの工業機能を使用する PC アプリケーションに完全に適合します。

### デバイス図



---

#### 注記

注文した設定に応じて、このマニュアルで説明されている機能および図がお使いの装置の機能と異なることがあります。

---

#### 工業環境での 24 時間連続使用に対する最大限の工業互換性

- 最高 55℃の周囲温度まで出力損失のない(スロットル)最大プロセッサ出力(完全設定)
- 工業使用向けの高い電磁環境適合性(EMC)を備えたフルメタル筐体
- 高耐衝撃および耐振動性のための特別な工業製品デザイン
- 工業使用およびオフィス使用のための CE 認証

### 高速データ処理による高生産性

- 第 8 世代 Intel® プロセッサ: Celeron、Core i3 および i7 (最高 6 コア / 12 スレッド)
- 最高 4K Ultra HD 解像度のプロセッサ搭載グラフィックコントローラ (630/P630)、3 つの独立したグラフィックインターフェース
- 最大パフォーマンス (例えば、Intel C246 チップセット、デュアルチャンネルテクノロジーをサポートした DDR4 メモリ (最大 64 GB))
- 高データ転送率 (例えば、PCI Express Gen 3 テクノロジーを使用、USB 3.1 Gen 2 SuperSpeedPlus (SuperSpeed+) (10 Gbps)、M.2 NVMe)
- 可変速度ファンによる低騒音レベル

### 停止時間を最小化することによる高システム可用性

- RAID システムの取り外し可能ドライブベイでのホットスワップ (運転中のドライブのスワッピング)
- SIMATIC IPC DiagBase または DiagMonitor モニタリングソフトウェア (オプション) および信号発生ソフトウェア OPC/SNMP/LAN による効率的なイベント診断
- iAMT (Intel® アクティブマネジメントテクノロジー) による装置のリモート制御およびリモートメンテナンス
- 2.5" SATA または M.2 NVMe の SSD
- SIMATIC IPC Image & Partition Creator による予防データバックアップ

### 高い投資保護

- 長期間の安定性のための内蔵 Intel コンポーネントを使用したプラットフォーム
- 使用可能性: 3 ~ 6 年
- 保証されたスペア部品可用性: 生産終了後 5 年
- 世界的な市場で認定 (cULus)
- 従来のインターフェースのサポート (COM)
- 装置の世代間の設置互換性
- 世界的なサービスおよびサポート

## 1.3 アプリケーション

### コミッショニング、使用および整備のためのユーザーフレンドリーなアプリケーションシナリオ

- 統合インターフェースおよび最大 5 スロット (PCI および PCI Express) による高い柔軟性および拡張性
- プリインストールされアクティベーションされたオペレーティングシステム
- オペレーティングシステムの引渡しの状態へのすばやい復元（同梱のデータストレージ媒体を使用）
- チーミング互換性を備えたギガビット LAN (3 x 10/100/1000 Mbps のローカルエリアネットワーク接続)
- 整備し易い装置デザイン(変更、整備)
- 多様な位置で柔軟に使用可能

## 1.3 アプリケーション

この装置は、特に機械、プラントおよび制御キャビネットエンジニアリング製造業者に、高パフォーマンスで省スペースの産業用 PC システムを提供します。

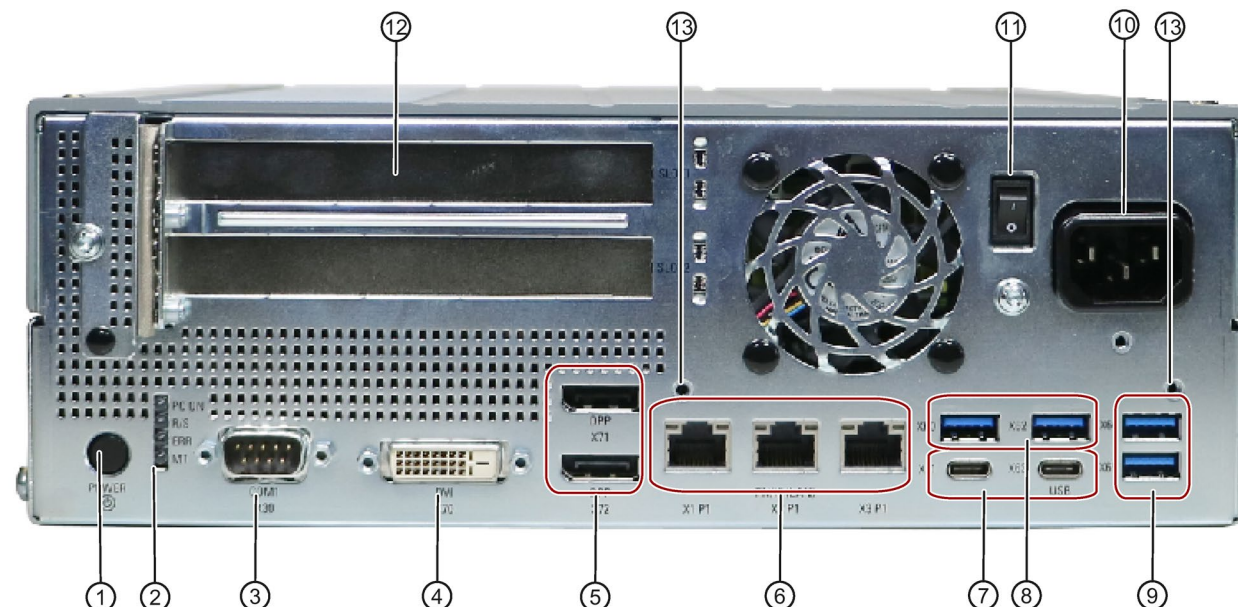
- プロセスおよびモニタアプリケーション
- 工業用画像処理
- 品質保証およびモニタタスク
- 測定、制御およびルールベースのタスク
- データ取得および管理

SIMATIC IPC には、工業セクター、住宅、商業地域および小規模ビジネスで使用するための CE 認証を取得しています。そのため工業用アプリケーションに加えて、これはビルオートメーションや公共施設でも使用できます。

## 1.4 装置の外部デザイン

### 1.4.1 前面パネル

2つの拡張スロットを搭載した装置



#### ① オン/オフボタン

オン/オフボタンには次の3つの機能があります。

- PCの電源スイッチを入れます:簡単に一度押します
- オペレーティングシステムをシャットダウンして、PCのスイッチを切ります:簡単に一度押します
- オペレーティングシステムをシャットダウンせずに、PCのスイッチを切ります(ハードウェアリセット):4秒以上押します。

注記:BIOS Setup エントリ[G3 後の状態]は、[S0 状態(=常にオン)]にプリセットされています。これは、オン/オフスイッチで装置に電源が入られることを意味します。オン/オフボタンを押す必要はありません。

#### ② 4 ステータス LED

動作状態のステータス表示 (ページ 22)

#### ③ COM1 X30

シリアルインターフェース

#### ④ DVI/VGA X70

DVI-D 接続、DVI ポートを備えた CRT または LCD モニタ用

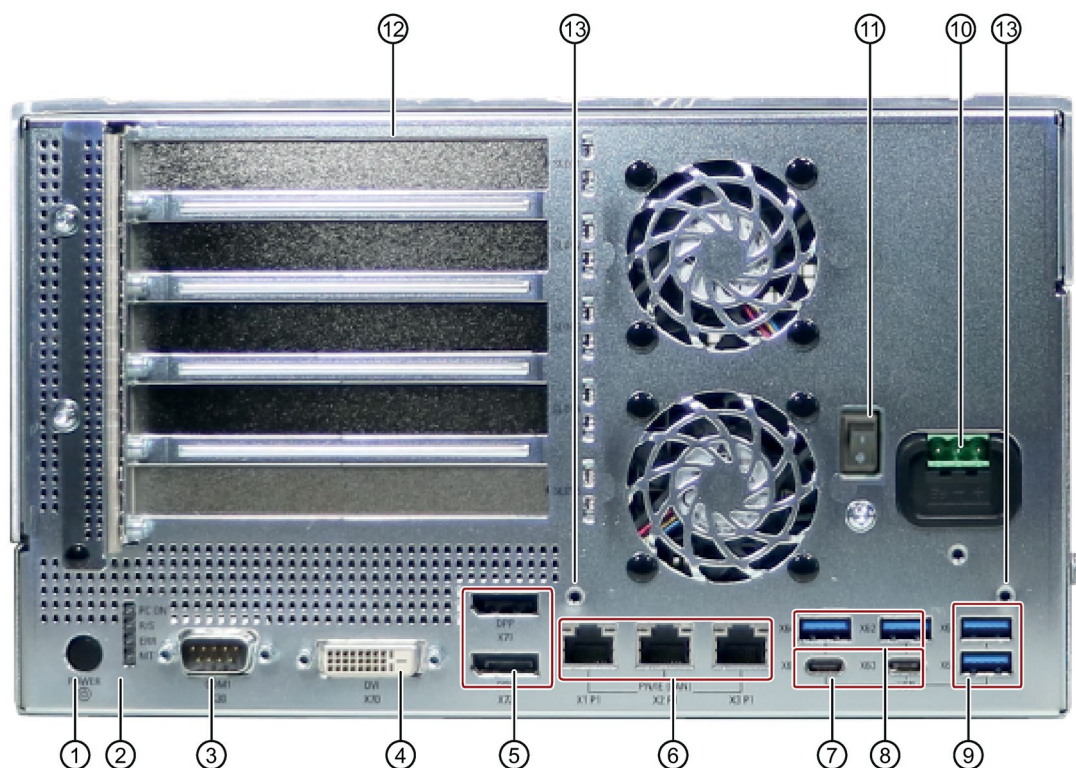
#### ⑤ DisplayPort X71/X72

デジタルモニタ用の DisplayPort 接続

## 1.4 装置の外部デザイン

- |   |   |   |
|---|---|---|
| ⑥ | 3 × Ethernet<br>X1P1/X2P1/X3P1            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• X1P1、左:10/100/1000 Mbps の RJ45 Ethernet ポート 1 (排他的 PCI 割り込み)、iAMT 対応</li> <li>• X2P1、中央:10/100/1000 Mbps の RJ45 Ethernet ポート 2 (共有 PCI 割り込み)</li> <li>• X3P1、右:10/100/1000 Mbps の RJ45 Ethernet ポート 3 (共有 PCI 割り込み)</li> </ul> |
| ⑦ | 2 × USB<br>X61/X63                        | USB 3.1 Gen. 2 タイプ C 高電流、USB 3.0/2.0/1.1 との下位互換性あり  |
| ⑧ | 2 × USB<br>X60/X62                        | USB 3.1 Gen. 2 タイプ A 高電流、USB 3.0/2.0/1.1 との下位互換性あり  |
| ⑨ | 2 × USB<br>X64/X65                        | USB 3.1 Gen. 2 タイプ A 高電流、USB 3.0/2.0/1.1 との下位互換性あり  |
| ⑩ | 100-240 V AC                              | 電源接続  |
| ⑪ | オン/オフスイッチ                                 | <p>オン/オフスイッチで装置をオンにします。これには、BIOS Setup エントリ[G3 後の状態]が、[S0 状態(=常にオン)]に設定されている必要があります。</p> <p>オン/オフスイッチでは、装置は電源から切り離されません。装置で「-」記号が内側に押されると、「オン」位置になります。「オフ」位置は納入状態です。</p>  |
| ⑫ | PCI/PCIe 拡張カード、<br>拡張カードの USB (オ<br>プシヨソ) | 拡張カード用の 2 つのスロット (Slot1/X101、Slot2/X102)  |
| ⑬ | ストレインリリフの<br>固定ネジ                         |   |

## 5 つの拡張スロットを搭載した装置



## ① オン/オフボタン

オン/オフボタンには次の3つの機能があります。

- PCの電源スイッチを入れます:簡単に一度押します
- オペレーティングシステムをシャットダウンして、PCのスイッチを切ります:簡単に一度押します
- オペレーティングシステムをシャットダウンせずに、PCのスイッチを切ります(ハードウェアリセット):4秒以上押します。

注記:BIOS Setup エントリ[G3後の状態]は、[S0状態(=常にオン)]にプリセットされています。これは、オン/オフスイッチで装置に電源が入れられることを意味します。オン/オフボタンを押す必要はありません。

## ② 4 ステータス LED

動作状態のステータス表示 (ページ 22)

## ③ COM1 X30

シリアルインターフェース

## ④ DVI/VGA X70

DVI-D 接続、DVI ポートを備えた CRT または LCD モニタ用

## ⑤ DisplayPort

デジタルモニタ用の DisplayPort 接続

X71/X72

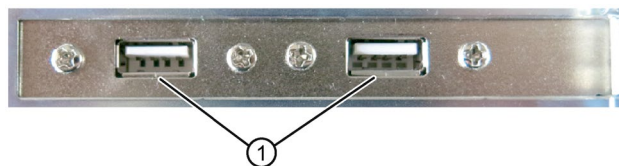


## 1.4 装置の外部デザイン

- |   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| ⑥ | 3 × Ethernet<br>X1P1/X2P1/X3P1        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• X1P1、左:10/100/1000 Mbps の RJ45 Ethernet ポート 1 (排他的 PCI 割り込み)、iAMT 対応</li> <li>• X2P1、中央:10/100/1000 Mbps の RJ45 Ethernet ポート 2 (共有 PCI 割り込み)</li> <li>• X3P1、右:10/100/1000 Mbps の RJ45 Ethernet ポート 3 (共有 PCI 割り込み)</li> </ul> |
| ⑦ | 2 × USB<br>X61/X63                    | USB 3.1 Gen. 2 タイプ C 高電流、USB 3.0/2.0/1.1 との下位互換性あり  |
| ⑧ | 2 × USB<br>X60/X62                    | USB 3.1 Gen. 2 タイプ A 高電流、USB 3.0/2.0/1.1 との下位互換性あり  |
| ⑨ | 2 × USB<br>X64/X65                    | USB 3.1 Gen. 2 タイプ A 高電流、USB 3.0/2.0/1.1 との下位互換性あり  |
| ⑩ | 24 V DC                               | 電源接続  |
| ⑪ | オン/オフスイッチ                             | <p>オン/オフスイッチで装置をオンにします。これには、BIOS Setup エントリ[G3 後の状態]が、[S0 状態(=常にオン)]に設定されている必要があります。</p> <p>オン/オフスイッチでは、装置は電源から切り離されません。装置で「-」記号が内側に押されると、「オン」位置になります。「オフ」位置は納入状態です。</p>  |
| ⑫ | PCI/PCIe 拡張カード、<br>拡張カードの USB (オプション) | 拡張カード用の 5 つのスロット (Slot1/X101、Slot2/X102、Slot3/X103、Slot4/X104、Slot5/X105)   |
| ⑬ | ストレインリリーフの<br>固定ネジ                    |   |

### USB 拡張付き装置(オプション)

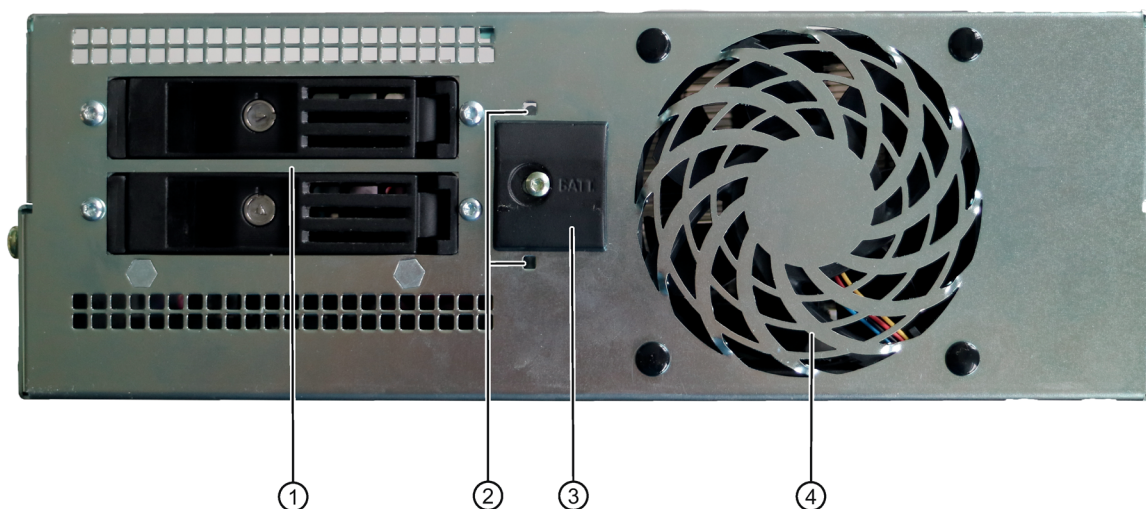
以下の拡張カードは、上の図のカバー⑫の位置にあります。



①      USB      X66、X67



## 1.4.2 装置の背面

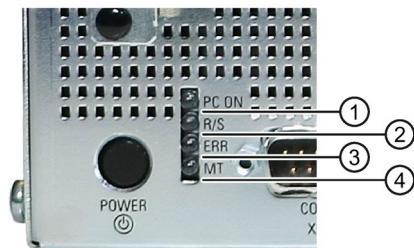


- ① 取り外し可能ドライブ 取り外し可能ドライブ用スロット
- ② RAID ステータスイン HDD アラーム  
ジケータ
- ③ バッテリケース CMOS バックアップバッテリー
- ④ 冷却ファン

## 1.4 装置の外部デザイン

## 1.4.3 ステータス表示

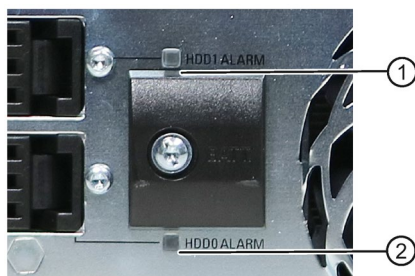
ステータス表示は、4つの複数色のLEDで構成されています。



位置	ステータス表示	色	説明
①	PC ON/WD	消灯	-
		緑色	BIOS が起動する準備ができています
		緑/黄色で点滅 (1 Hz)	POST 内の BIOS、電源オン
		黄色	アイドル状態
		赤色で点滅(1 Hz)	ウォッチドッグステータスの表示:アクティブ
②	RUN/STOP または L1	消灯	-
		緑色	ユーザープログラムにより制御可能
		黄色	コントローラプログラム(例、ソフトウェア PLC)により制御可能
③	ERROR または L2	消灯	-
		赤色	-
		赤色で点滅	ユーザープログラムまたはコントローラプログラム(例、ソフトウェア PLC)により制御可能
④	MAINT または L3	消灯	-
		黄色	-
		赤色	コントローラプログラム(例、ソフトウェア PLC)により制御可能

## リムーバブルドライブベイでの RAID ステータスの表示

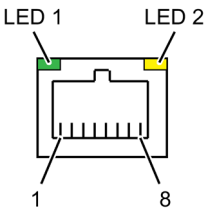
ステータス表示位置(装置の背面 (ページ 21)も参照)。



ディスプレイ	意味	色	説明
LED "HDDx ALARM"	RAID およびモ ニタリングソ フトウェアに 関連した HDD アラーム	両方ともオ フ	RAID は OK
		LED ①が赤 色に点灯	HDD1 は OK ではない
		LED ②が赤 色に点灯	HDD2 が OK ではない
		両方とも赤 色に点灯	RAID が OK ではない ハードディスクの場所を見つける情報 については、セクション「RAID システ ムの欠陥ハードディスクを RAID ソフト ウェアで表示」を参照してください。
		両方点滅	RAID は同期中

1.4 装置の外部デザイン

Ethernet ポートのステータス表示



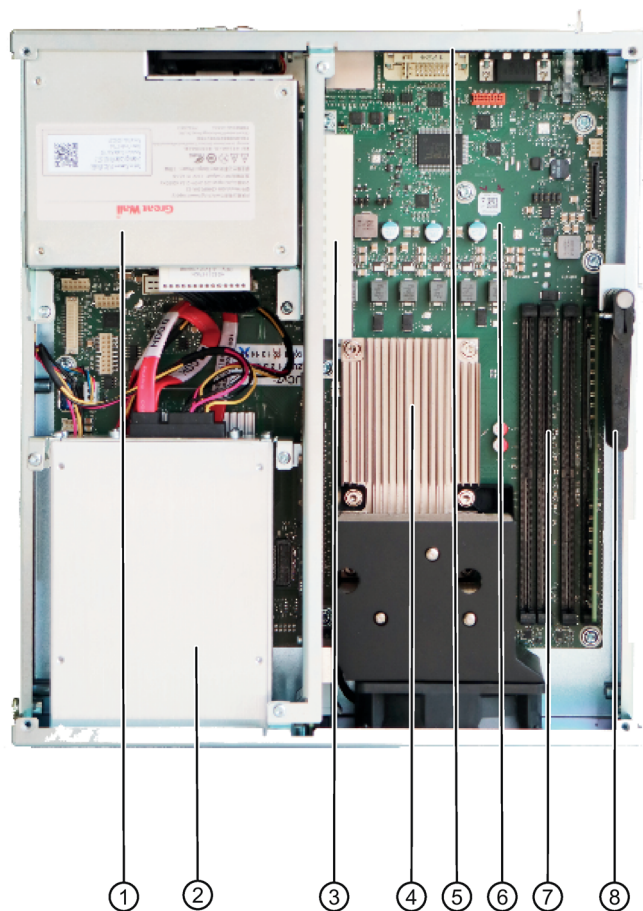
ステータス表示	状態	ステータスの意味
LED 1	消灯	10 Mbps
	緑色に点灯	100 Mbps
	オレンジ色に点灯	1000 Mbps
LED 2	点灯	接続が存在
	点滅	動作中

下記も参照

バッファメモリ NVRAM (オプション) (ページ 74)

技術サポート (<https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/>)

## 1.5 装置の内部設計



- ① 100-240 V AC 電源
- ② 取り外し可能ドライブ用スロット
- ③ 拡張カードスロット
- ④ プロセッサのヒートシンク
- ⑤ 拡張カードスロット
- ⑥ マザーボード
- ⑦ メモリモジュール用スロット
- ⑧ 拡張カードのリテーナー

## 1.6 付属品とスペア部品

### 1.6 付属品とスペア部品

#### 1.6.1 付属品:ハードウェア

納品範囲に含まれていない Siemens からの付属品は、お使いの装置用に入手可能です。

#### SIEMENS Industry Mall からの付属品および純正スペア部品の入手

1. インターネットで、Industry Mall (<https://mall.industry.siemens.com>)に進みます。
2. お客様のデータを使用してログインします。
3. ユーザー言語を選択します。
4. 製品カタログでお使いの装置を開きます(左側のツリー構造):  
[オートメーション技術] > [PC ベースのオートメーション] > [工業用 PC] > [ボックス PC] > [...]
5. 左側のツリー構造で、次をクリックします:[SIMATIC IPC627E]。
6. 表示領域で[付属品]タブを選択します。

#### SIEMENS スペア部品サービス

スペア部品の注文、提供および納入に関する情報は、「産業的オンラインサポート：スペア部品サービス (<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/16611927>)」で参照できます。

### 1.6.2 付属品:ソフトウェア

特に次のソフトウェア製品は、お使いの装置向けに追加で注文することができます。

ソフトウェア	説明
SIMATIC IPC Image & Partition Creator	SIMATIC IPC Image & Partition Creator は、個別データとファイル、ハードディスク全体および他のデータストレージ媒体の簡単なバックアップやクイックリカバリを可能にします。  直感的なユーザーインターフェースは、ディスクおよびパーティション管理機能を提供します。
SIMATIC IPC DiagMonitor	SIMATIC IPC DiagMonitor は、ローカルモニタ機能に加え、リモートでの IPC のモニタリング、他のシステムとの通信、世界中でのアラーム通知および特許を取得したモニタリングアプリケーションの作成を行うオプションも提供しています。

ソフトウェア製品に関する詳細情報およびオンラインカタログおよび注文システム (Industry Mall (<https://mall.industry.siemens.com>))への参照情報は、SIMATIC IPC ソフトウェア ([http://www.automation.siemens.com/mcms/pc-based-automation/en/industrial-pc/expansion\\_components\\_accessories](http://www.automation.siemens.com/mcms/pc-based-automation/en/industrial-pc/expansion_components_accessories))ホームページを参照できます。

## 安全に関する注意事項

### 2.1 一般的な安全上の注意事項



警告

システムの設置者は、装置が統合されているシステムの安全性に責任があります。  
死亡事故や重傷を引き起こす可能性がある誤動作の危険があります。

- 適切な有資格の担当者のみが作業を実行するようにしてください。

### 電気ショックによるリスク



警告

#### 感電のリスク

オン/オフボタンおよびオン/オフスイッチでは、装置は電源から完全に切り離されません。

装置または接続線に損傷がある場合、火災が発生するリスクもあります。

- 装置に対して作業を実施する前、または装置を長期間使用しないときは、装置を必ず電源から完全に切り離してください。
- 制御キャビネットの取り付け:可能な場合、装置の近くで、集中化された、簡単にアクセス可能な AC 回路ブレーカーを使用します。
- 装置を設置するとき、電源コネクタに簡単にアクセスできるようにします。



## 落雷の危険



危険

### 落雷の危険

落雷がメインケーブルおよびデータ伝送ケーブルに入り、人が感電する場合があります。

死亡、重傷および火傷の原因になる可能性があります。

- 雷雨が近づいているとき、早めに装置を主電源から切り離してください。
- 雷が鳴っている間は、電源ケーブルおよびデータ伝送ケーブルに触らないでください。
- 電気ケーブル、配電器、システムなどから十分な距離を保ってください。

## 機能制限の回避

### 通知

#### 未確認プラント運営の場合に起こりうる機能制限

本装置は、技術標準に基づいて試験され認証されています。まれに、プラント運営中に機能制限が発生することがあります。

機能制限を回避するには、プラントの正常な動作を検証する必要があります。

## 工業環境での使用

### 注記

#### 追加の保護対策を使用しない工業環境での使用

この装置は、IEC 60721-3-3 に従って、通常の工業環境で使用するために設計されました。

## ESD 指令



静電気に敏感な装置には、適切なシンボルでラベル付けすることができます。

### 通知

#### 静電放電により破損する恐れのある部品(ESD)

装置には、静電気によって破損する可能性のある電子部品が内蔵されています。これは、機械やプラントの故障や損傷が生じるおそれがあります。

装置を開く前に、対応する予防措置を講じる必要があります。

## 2.2 輸送と保管に関する注意事項

### 輸送と保管に起因する損傷

#### 通知

##### 輸送および保管時の装置の損傷

装置が梱包されずに輸送または保管された場合、衝撃、振動、圧力、および湿気が、保護されていないユニットに影響を及ぼした可能性があります。損傷した梱包は、周囲条件によって装置がすでに大きな影響を受けており、装置が損傷している可能性があることを示しています。

これにより、装置、機械、またはプラントが機能不良になることがあります。

- 元の梱包を保持してください。
- 装置は、輸送および保管するために、元の梱包材で梱包してください。



#### 警告

##### 破損した装置が原因の電氣的衝撃および火災の危険

破損した装置は、危険な電圧にさらされ、機械またはプラントで火災を引き起こす可能性があります。破損した装置は、予測できない特性を持ち、予測できない状態になっています。

死亡または重傷の恐れがあります。

- 損傷した装置の設置およびコミッショニングはしないでください。
- 損傷した装置にラベルを付け、しっかり保管してください。速やかな修理のために装置をお送りください。

### 結露による損傷

#### 通知

##### 結露による損傷

装置が輸送中に低温または極端な温度変動にさらされる場合、HMI デバイス表面または内部に湿気が発生することがあります(結露)。

湿気は電気回路の短絡の原因となり、装置を損傷することがあります。

- 装置は乾燥した場所に保管してください。
- 装置は、起動する前に室温に合わせてください。
- 装置を過熱装置からの直接の熱放射に曝さないでください。
- 結露が発生した場合、12 時間程度待つか、装置が完全に乾いてからオンにします。

## 2.3 取り付けに関する注意

### 制御キャビネット内の装置



危険

#### 制御キャビネットが開いている場合の感電死のリスク

制御キャビネットを開くとき、一部の領域またはコンポーネントは、恐らく他の装置が原因で、感電死に至る電圧が印加されている場合があります。

こうした領域やコンポーネントに触れると、死亡や重傷を引き起こす危険があります。

- パネルを開く前に常にキャビネットと主電源を切断してください。
- 制御キャビネットの電源が偶発的にオンにならないように注意してください。

## 2.4 周辺条件および環境条件に関する注意事項

### 認証と認可



警告

#### 無効になる承認

システム設置に関する以下の条件を遵守しない場合は、UL 61010-2-201 および EN 61010-2-201 に従った承認が無効となり、過熱および人身傷害のリスクが発生します。

- 周辺条件および環境条件に関する次の情報を順守する必要があります。

## 周辺環境および環境条件

### 通知

#### 周囲条件および耐化学性

不適切な環境条件は、装置を故障させたり、損傷させる可能性があります。  
準拠を怠ると、IEC/EN/UL 61010-2-201 に従った保証が無効になります。

- 装置は閉め切った室内でのみ操作してください。
- 技術仕様で指定された周囲条件に従って装置を操作してください。
- 装置の設置時には、許容設置位置に準拠します。
- 装置の通気口はカバーしないでください。
- 装置を腐食性の蒸気や気体にさらされる過酷な環境では操作するときは、清浄空気の供給を確保する必要があることに注意してください。
- 濡れた布を使って筐体表面を清掃し、装置に水が入り込まないようにしてください。

プロジェクトを計画する場合は、次の点を考慮する必要があります。

- 操作説明書で指定されている気候および機械的な使用環境条件。
- 装置を腐食性の蒸気や気体にさらされる過酷な環境では操作しないでください。
- キャビネットの取り付けについては、SIMATIC セットアップガイドライン、関連する DIN/VDE 要件または当該国固有の規則に留意してください。
- 装置が IEC/EN/UL61010-2-201 に準拠したプログラマブルコントローラ領域内で使用される場合、装置は「開放型機器」に分類されます。そのため、UL 61010-2-201 に準拠したハウジング内に装置を設置することが、承認または操作のための必要条件となります。
- 通気口スロットの領域に最低 100 mm の空間を常に確保し、筐体の通気スロットを覆わないでください。

## 高周波放射



注意

## 無線外乱に対する耐性

本デバイスは、技術仕様の電磁環境適合性に関する仕様に従って、無線放射への耐性が向上しています。

指定されたイミュニティ範囲外の高周波放射は、装置の故障を引き起こすことがあります。

負傷したり、プラントが損傷したりします。

- 高周波放射を回避します。
- 装置の環境から放射源を取り除きます。
- 放射している装置をオフにします。
- 放射している装置の出力を減少させます。
- 電磁環境適合性に関する情報をお読みください。
- 技術仕様の情報をお読みください。

## 下記も参照

取り付け位置 (ページ 43)

周辺環境 (ページ 126)

## 2.5 I/O デバイスに関する情報

### 注意

#### I/O 装置が原因の故障

I/O 装置を接続すると、装置の故障の原因になる可能性があります。

負傷および機械やプラントの損傷につながる場合があります。

- EN 61000-6-2 および IEC 61000-6-2 に準拠して、工業用途に承認されている I/O 装置のみを接続してください。
- ホットプラグ接続のできない I/O 装置は、装置を電源から切り離れた後に限って接続することができます。

### 通知

#### 回生フィードバックによる損傷

接続または設置されたコンポーネントによる対地電圧の回生フィードバックによって、装置が破損する可能性があります。

接続または内蔵された I/O、たとえば USB ドライブでは、装置に電圧を提供することができません。

回生フィードバックは、通常許可されません。

### 注記

逆起電力を測定するときは、以下のことに注意してください。

- 問題の IPC の電源をオフにして、電源コネクタを挿したままにする必要があります。
- 測定中は、プラントから IPC へのすべてのケーブルは接続しておくべきです。
- プラントの他のすべての構成部品が作動状態であることが必要です。

## 2.6 装置およびシステム拡張に関する注意事項

### 装置およびシステム拡張



#### 注意

##### 装置の過熱による火災の危険

拡張カードにより、追加熱が発生します。装置は、過熱したり火災の原因になる可能性があります。

- 拡張カードの安全および設置手順に従ってください。
- 最大許容電力消費値を順守してください。

#### 通知

##### 装置およびシステム拡張が原因の損傷

装置およびシステムの拡張は障害を含む場合があります。装置、機械またはプラント全体に影響を及ぼす可能性があります。これらは、無線干渉抑制に関する安全規則に違反する場合もあります。

装置またはシステムの拡張を設置または交換し装置が損傷した場合は、保証が無効になります。

- 装置を開ける前に必ず電源プラグを外してください。
- 本装置用に設計された装置またはシステムの拡張のみを設置します。
- 技術仕様に提供されている「電磁環境適合性」に関する情報に注意してください。

技術サポートチームまたは販売店に連絡して、設置に適する装置およびシステムの拡張を確認してください。

#### 通知

##### 「開放形装置」 IEC/EN/UL61010

装置は、IEC/EN/UL 61010-2-201 に基づいて、プログラマブルコントローラ、開放形装置として使用されるよう設計されています。そのため、IEC/EN/UL 61010-2-201 に準拠したハウジング内に装置を設置することが、承認または操作のための必要条件となります。

## 2.6 装置およびシステム拡張に関する注意事項

### 責任の制限

- 関連するマニュアルの拡張コンポーネントの設置手順を順守してください。
- 本装置の UL 規格の認定は、UL 認定部品を「適合条件」に従って使用した場合に限り適用されます。
- 我々は、サードパーティ製の装置またはコンポーネントの使用によって生じた機能の制限について責任を負うものではありません。



## 装置の設置と接続

### 3.1 設置準備

#### 3.1.1 納品範囲

##### 装置および装置のハードウェア

- ボックス PC SIMATIC IPC627E
- 2 × 取り付けブラケット
- 1 × USB および LAN インターフェース用ストレーンリリーフ
- 1 × 電源プラグラッチ
- 1 × DC 24 V プラグコネクタ(DC 電源付き)
- 1 × USB スティック

##### 同梱のデータ媒体

同梱のデータ媒体(読み取り専用)には、次があります。

- 注文した Microsoft® Windows®オペレーティングシステムを復元するためのソフトウェアおよびツール
- オペレーティングシステムのインストールのためのデバイスドライバ
- SIMATIC IPC627E クイックインストールガイド
- SIMATIC IPC627E 操作説明書
- 製品情報
- ファームウェア/BIOS の説明
- この装置の注文した Microsoft® Windows®オペレーティングシステムの操作説明書

### 3.1 設置準備

#### オペレーティングシステム

注文した装置設定に基づいて、装置は、次のインストール済みオペレーティングシステムのいずれかがありまたはなしで装備されます。

注文した Microsoft® Windows® オペレーティングシステムに関する情報は次で参照できます。装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 12) またはオペレーティングシステムの技術仕様 (ページ 132)。

#### インストールされているソフトウェア

- ソフトウェア SIMATIC IPC DiagBase のモニタリング(インストール済みの Microsoft® Windows® オペレーティングシステムのみ使用)

装置の追加ソフトウェアに関する最新の情報は、付属品とスペア部品 (ページ 26) で参照できます。

#### 印刷されたドキュメント

- SIMATIC IPC627E クイックインストールガイド
- 製品情報「お使いの装置に関する重要な注意事項」
- SIMATIC IPC/PG 品質制御レポート

### 3.1.2 納品パッケージの確認

**警告****破損した装置が原因の電氣的衝撃および火災の危険**

不適切な保管または輸送によって損傷された装置は、作業者のけがや装置への重大な損害を引き起こすことがあります。

- 「輸送と保管に関する注意事項 (ページ 30)」の警告を順守してください。

#### 手順

1. 納入されたユニットに目視可能な輸送による損傷の兆候がないかチェックします。  
納品時に輸送による損傷が見つかった場合、担当の出荷会社に対して苦情を申し立ててください。直ちに輸送中の損傷状況を搬送者に確認させてください。
2. 取り付け場所で装置の梱包を解いてください。
3. 再度ユニットを運搬する必要があるときのために、元の梱包材を保管しておいてください。
4. 納品範囲 (ページ 37) と付属品について、注文した内容が全部揃っているかと破損がないかを確認します。  
梱包の内容物が不完全であるか、損傷しているか、ご注文に一致しない場合は、ただちに納入サービスにお知らせください。同封の用紙「SIMATIC IPC/PG Quality Control Report」をファクスしてください。
5. マニュアルは安全な場所に保管してください。それは、初回コミッショニングに必要であり、装置の一部です。
6. 装置のデータの識別 (ページ 40) を書き留めてください。

## 3.1 設置準備

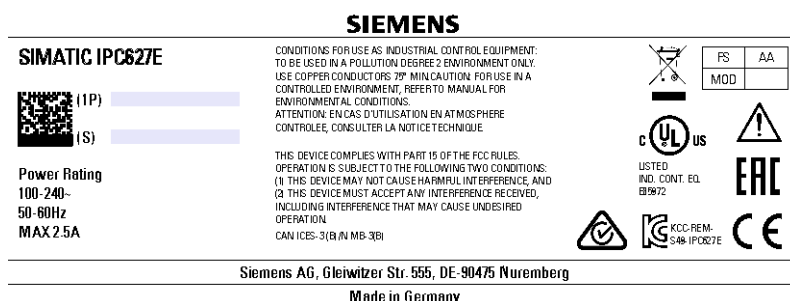
### 3.1.3 装置のデータの識別

装置は、修理が必要だったり、紛失した場合は、この識別データを使用して一意に識別することができます。

次の図に例を示します。装置のデータは、これらの例のデータとは異なる場合があります。

#### 銘板

次のイメージは、例として、SIMATIC IPC627E の銘板を示しています。



#### COA ラベル

COA(Certificate of Authenticity)ラベルは、装置の側面にあります。

#### 注記

COA ラベルは、Microsoft® Windows®オペレーティングシステムがインストールされて出荷される装置のみに使用可能です。

Microsoft® Windows® 10 オペレーティングシステムの COA ラベルの例:



## 3.2 装置の設置

### 3.2.1 設置のガイドライン

#### 設置中および取り付け中の手順



#### 警告

##### 危険な電圧および火災の危険

設置および取り付け中の不適切な行動は、作業者のけがや装置への重大な損害を引き起こすことがあります。

下記の設置および組立に関する注意事項を順守する必要があります。

- 取り付けに関する注意 (ページ 31)
- 周辺条件および環境条件に関する注意事項 (ページ 31)

#### 装置の固定

#### 通知

##### 耐荷重能力の不足

取り付けられる壁に十分な耐力がない場合、装置が落下し、破損する可能性があります。

- 壁の取り付け面が、固定部品を含めた装置の総重量の 4 倍の重量に耐えられることを確認してください。

#### 通知

##### 不適切な固定部品

以下に取付用に指定される以外のネジを使用した場合、装置がしっかりと固定されない可能性があります。装置が落下して損傷する可能性があります。

- 指定されたネジのみを使用します。

## 3.2 装置の設置

### 壁取り付け方法

据え付け例

材質	穴径	固定
コンクリート	直径 8 mm、 深さ 60 mm	ドエルピン:直径 8 mm、長さ 50 mm ネジ:4.5 ~ 6 x 50 mm
石こうボード (最低 13 mm の厚さ)	直径 14 mm	傾斜ドエルピン:直径 4 mm、 最低 50 mm の長さ
金属 (最低 2 mm の厚さ)	直径 5 mm	メタルネジ:直径 4 mm、 最低 15 mm の長さ

### 下記も参照

周辺環境 (ページ 126)

取り付け位置 (ページ 43)

### 3.2.2 取り付け位置




#### 取り付け位置

- 取付位置「位置 1」、「位置 2」および「位置 3」では、装置は、IEC/EN/UL 61010-2-201 に基づいて、プログラマブルコントローラ、閉鎖形装置として使用されるよう設計されています。これらの場合には、防火ハウジング(IEC/EN/UL 61010-1 のセクション 6.2.3、8 および 9.3.2 および 61010-2-201 の要件への準拠)に措置をインストールする必要はありません。

1. 取付位置「位置 4」および「位置 5」では、装置は、IEC/EN/UL 61010-2-201 に基づいて、プログラマブルコントローラ、開放形装置として使用されるよう設計されています。取付位置「位置 4」および「位置 5」での必須要件:承認および操作には、IEC/EN/UL 61010-1 および 61010-2-201 の第 6.2.3、8 および 9.3.2 に準拠する筐体内への装置の取り付けが適合します。

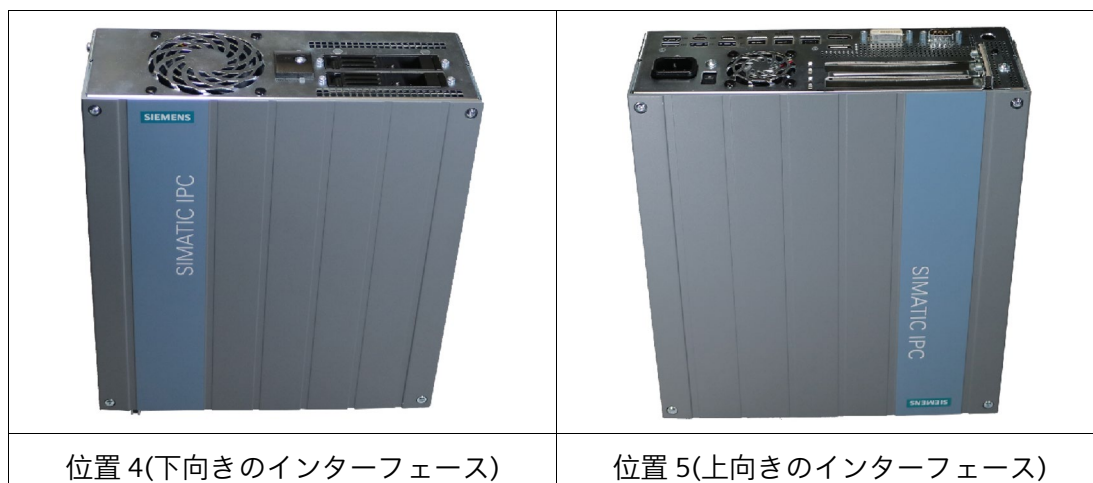
据え付け「位置 4」および「位置 5」は、CNS 15598-1 の要件を満たす筐体内に装置を据え付けた場合、情報技術装置区域(BSMI 台湾)についても許可されます。

- すべての承認済み据え付け位置は、 $\pm 20^\circ$ の傾斜が許されています。

		
<p>壁取り付けのための位置 1(推奨):インターフェースは、右にあります。</p>	<p>壁取り付けのための位置 2:インターフェースは、左にあります。</p>	<p>位置 3 (デスクトップ)</p>

## 3.2 装置の設置

- この据え付け位置には、 $\pm 15^\circ$ の傾斜が許容されています。



### 下記も参照

周辺条件および環境条件に関する注意事項 (ページ 31)



### 3.2.3 壁取り付けレール付き装置の設置

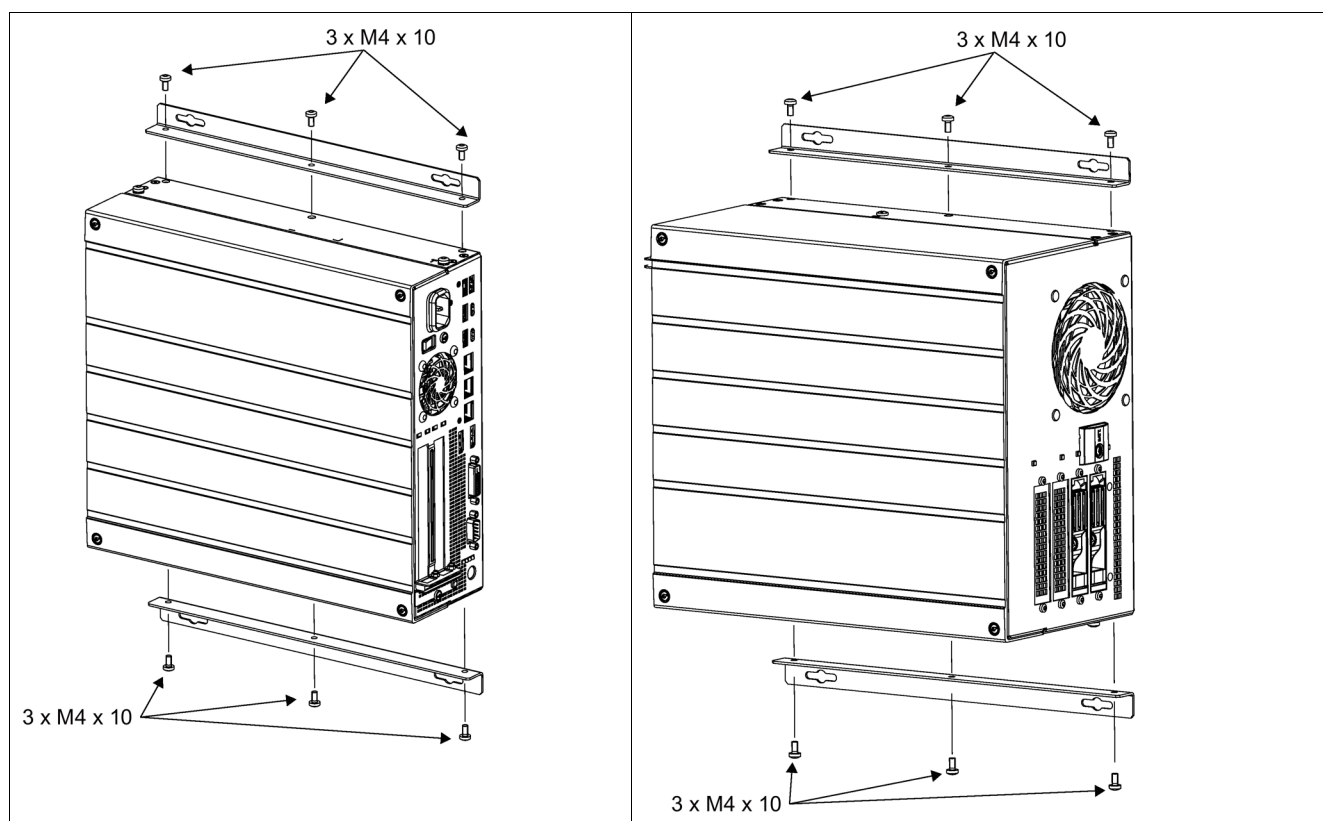
同梱の壁取り付けレールを使用すると、装置のスペースを節約した設置が可能になります。

#### 注記

「取り付け位置 (ページ 43)」にある注意事項を参照してください。

#### 装置の取り付けレールの取り付け

1. 装置から等電位ボンディングネジ①を取り外し、それを壁取り付けレールに取り付けます。
2. 次の番号のネジを使用して、装置に壁取り付けレールを固定します。
  - SIMATIC IPC627E: 6 × M4 ネジ。トルク 3 Nm



## 3.2 装置の設置

### 3.2.4 垂直マウントキット付き装置の設置

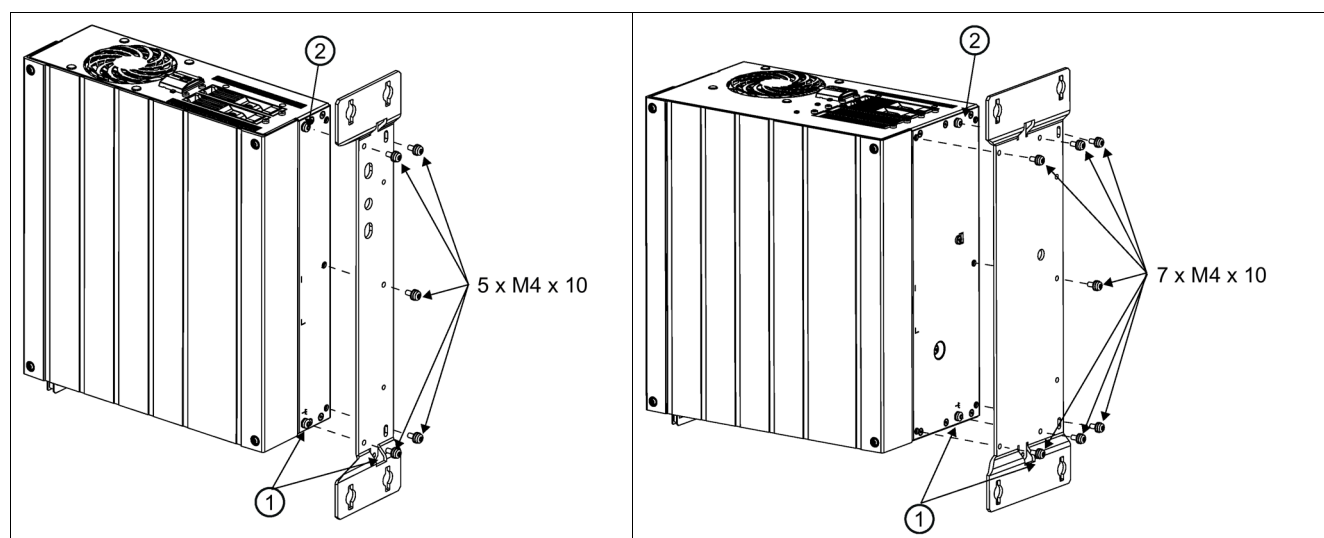
オプションの垂直取付キットによって、省スペースで装置を設置できます。

#### 注記

「取り付け位置 (ページ 43)」にある注意事項を参照してください。

#### 装置への垂直マウントプレートの固定

1. 装置から等電位ボンディングネジ①を取り外し、それを垂直マウントプレート②に取り付けます。
2. 次の番号のネジを使用して、装置に垂直マウントプレートを固定します。
  - SIMATIC IPC627E:4 または 7 × M4 ネジ。トルク 3 Nm



- ① ネジおよび歯付きロックワッシャーを取り外し、垂直取り付けプレートの取り付け後に再度締め付けます。
- ② 取り付け前にネジを取り外します。

### 3.2.5 前方からアクセスする PC ポートの垂直マウントキット付き装置の設置

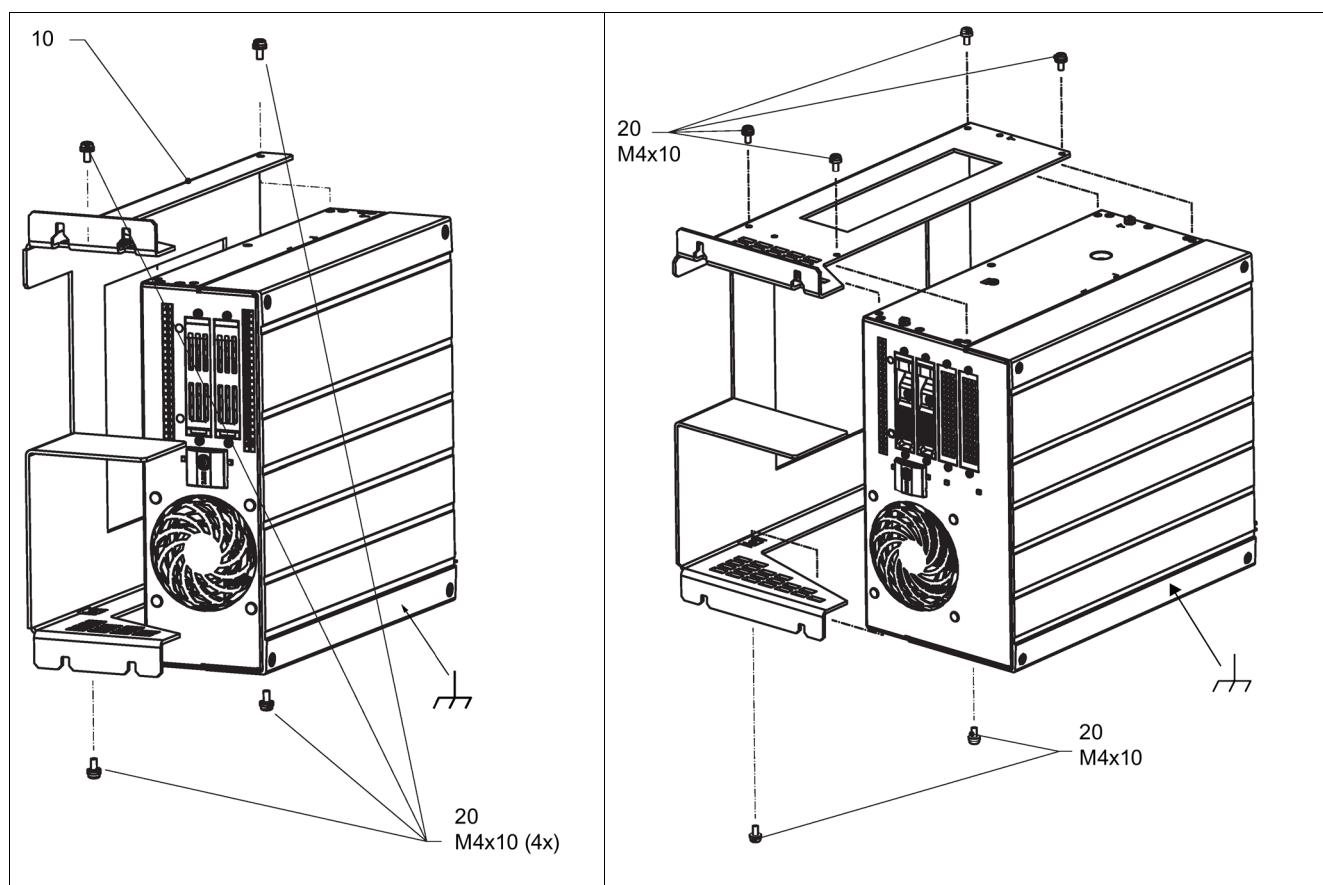
オプションの垂直取付キットによって、省スペースで装置を設置できます。

#### 注記

「取り付け位置 (ページ 43)」にある注意事項を参照してください。

#### 装置への垂直マウントプレートの固定

5 本の M4 ネジを使用して、装置に垂直マウントプレートを固定します。装置の上部に 2 本のネジ、下部に 2 つのネジがあります。



### 3.3 装置の接続

## 3.3 装置の接続

### 3.3.1 電源電圧に関する国固有の情報

#### USA およびカナダ

##### 電源電圧 120 V / 230 V / 240 V AC

使用される電源コードは、装置の最大電流入力および周囲温度の定格に適合しており、次の標準の要件に適合していることを確認してください。

- ANSI/UL 817
- CSA C22.2 No. 21

使用される装置コネクタ、コネクタソケットおよび接続材料が、装置の最大電流入力および周囲温度の定格に適合しており、次の標準の要件に適合していることを確認してください。

- ANSI/UL 498 および CSA C22.2 No. 42
- CSA C22.2 No. 182.1
- CSA C22.2 No. 182.2
- CSA C22.2 No. 182.3

#### アメリカおよびカナダ以外の国について

##### 電源電圧 230 V AC

この装置には安全試験済みの電源コードが装備され、接地された SCHUKO ソケットコンセントにのみ接続可能です。

電源コードを使用しない場合、装置の最大電流入力および周囲温度の定格に適合しており、装置が設置される国の安全規制に適合するフレキシブルケーブルを使用してください。

電源ケーブルおよび装置コネクタは、対応する国の承認されたテスト機関によって認定または承認されている必要があり、対応する規定のマーキングを貼り付ける必要があります。

### 3.3.2 等電位ボンディングケーブルの接続

低抵抗接地接続により、外部電源ケーブル、信号ケーブルまたは I/O モジュールへのケーブルによって生成される干渉信号は、安全に大地に放電されます。

装置の機能接地の接続部には広い表面があり、広範囲にわたって接触しており、次のシンボルでマーキングされています。



#### 必要条件

等電位ボンディング接続の場合は、以下のものがが必要です。

- TORX T20 ネジまわし 1 つ
- 最小断面積 2.5 mm<sup>2</sup> の等電位ボンディングケーブル 1 本

#### 手順

1. 装置の等電位ボンディング接続部(M4 ネジ)を等電位ボンディングケーブルと接続します。

等電位ボンディングケーブルが、広い領域にわたって筐体に接触していることを確認してください。

2. 等電位ボンディングケーブルを制御キャビネットの集中接地点に接続してください。

等電位ボンディングケーブルが、広い領域にわたって集中接地点に接触していることを確認してください。



### 3.3 装置の接続

#### 3.3.3 電源の接続

##### 3.3.3.1 100-240 VAC 電源装置の接続



#### 警告

#### 不適切な電源システム上で操作するときの怪我や物的損傷

装置を不安定な電源に接続する場合、高すぎるまたは低すぎる電圧や電流が装置に印加されます。

作業者の怪我、誤作動または装置の損傷を招くことがあります。

- 装置の許容定格電圧は、地域の供給電圧に適合している必要があります。
- 接地されている電源ネットワークでのみ装置を作動させてください(VDE 0100、パート 100 または IEC 60364-1 に準拠した TN ネットワーク)。
- 接地されていないまたはインピーダンス接地ネットワークでの作動は許可されていません。



#### 警告

#### 安全規制 - 接続ケーブル

地域の安全規制に準拠した AC または DC 接続ケーブルのみを使用します。

そうでない場合、火災および感電のリスクがあります。その結果、人身傷害や物的損傷が発生することがあります。

- AC または DC 接続ケーブルが、装置が設置される国の安全規則に準拠しており、それぞれの場合に必要なマークを表示していることを確認してください。
- 取扱説明書に従って、保護コンダクタを接続してください。



#### 警告

#### 感電のリスク

オン/オフボタンおよびオン/オフスイッチでは、装置は電源から完全に切り離されません。

装置または接続線に損傷がある場合、火災が発生するリスクもあります。

- 装置に対して作業を実施する前、または装置を長期間使用しないときは、装置を必ず電源から完全に切り離してください。
- 制御キャビネットの取り付け:可能な場合、装置の近くで、集中化された、簡単にアクセス可能な AC 回路ブレーカーを使用します。
- 装置を設置するとき、電源コネクタに簡単にアクセスできるようにします。

#### 注記

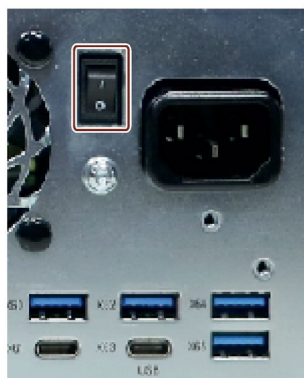
可変電圧電源モジュールは、120/230/240 V AC ネットワークでの動作用に設計されています。電圧レンジの設定は、自動的に行われます。

## 必要条件

- 「電源電圧に関する国固有の情報 (ページ 48)」にある情報を順守してください。
- T10 ネジドライバ

## 手順

1. 装置が誤って起動するのを防ぐために、電源コードのプラグを差し込むときは、オン/オフスイッチが「O」位置(オフ)にあることを確認します。



2. 装置に機器のコネクタを接続します。
3. 必要な場合は、同封のケーブルグリップを取り付けます。



4. 安全電源コンセントに電源ケーブルを接続します。

### 3.3 装置の接続

#### 3.3.3.2 24 VDC 電源装置の接続



##### 警告

##### 安全規制 - 接続ケーブル

地域の安全規制に準拠した AC または DC 接続ケーブルのみを使用します。そうでない場合、火災および感電のリスクがあります。その結果、人身傷害や物的損傷が発生することがあります。

- AC または DC 接続ケーブルが、装置が設置される国の安全規則に準拠しており、それぞれの場合に必要なマークを表示していることを確認してください。
- 取扱説明書に従って、保護コンダクタを接続してください。



##### 警告

##### 感電のリスク

オン/オフボタンおよびオン/オフスイッチでは、装置は電源から完全に切り離されません。

装置または接続線に損傷がある場合、火災が発生するリスクもあります。

- 装置に対して作業を実施する前、または装置を長期間使用しないときは、装置を必ず電源から完全に切り離してください。
- 制御キャビネットの取り付け:可能な場合、装置の近くで、集中化された、簡単にアクセス可能な AC 回路ブレーカーを使用します。
- 装置を設置するとき、電源コネクタに簡単にアクセスできるようにします。

#### 注記

##### 安全性特別低電圧(SELV)

- 装置は、IEC/EN/DIN EN/UL 61010-2-201 に準拠した、安全超低電圧(SELV)の要件に適合する 24 V DC 電源にのみ接続される必要があります。保護導体も使用される必要があります。
- 短絡によってケーブルが焼損しないように、導線は 24 V DC 電源の短絡電流に耐えられるものでなければなりません。
- 1.3 mm<sup>2</sup> の最小断面積(AWG16)および 3.3 mm<sup>2</sup> の最大断面積(AWG12)を持つケーブルのみを接続します。

#### 必要条件

- 「電源電圧に関する国固有の情報 (ページ 48)」にある情報を順守してください。
- 24 V DC 電源は、装置の入力データに適合させる必要があります(技術仕様 (ページ 118)を参照)。



## 手順

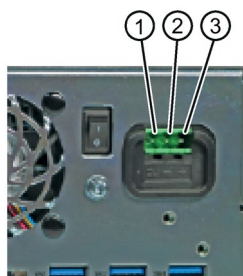
1. 装置が誤って起動するのを防ぐために、24 V DC 電源に装置を接続するとき、オン/オフスイッチが「0」位置(オフ)にあることを確認してください。
2. 外部の 24 V DC 電源のスイッチを切ります。
3. 24 V DC プラグコネクタを装置に接続します。

接点の正しい極性に従ってください。

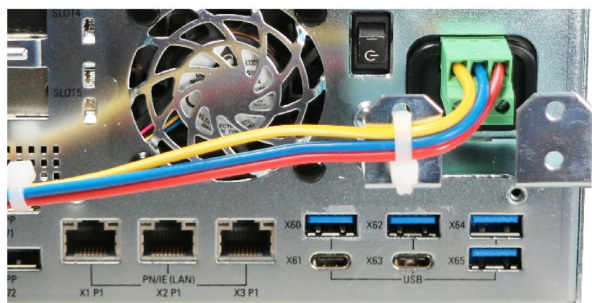
① 保護導体

② 接地

③ 24 V DC



4. 必要な場合は、同封のケーブルグリップを取り付けます。
5. ケーブルタイを使用して、ケーブルグリップに 24 V DC のケーブルを固定します。



## 注記

## 逆極性保護

24 V DC 電源は、極性の反転に対して保護されています。24 V DC 接続ケーブルと接地を混同すると、装置は損傷されませんが、スイッチがオンになりません。電源が正しく接続されると、装置は再び操作可能になります。

### 3.3 装置の接続

#### 3.3.4 I/O 装置の接続



注意

##### I/O 装置が原因の故障

I/O 装置の不適切な接続は、装置の故障の原因になる可能性があります。

負傷および機械やプラントの損傷につながる場合があります。

- 「I/O デバイスに関する情報 (ページ 34)」の I/O 装置の接続に関連する警告を順守する必要があります。

### 手順

#### 注記

アダプタまたは拡張機能なしで、接続対象の I/O のオリジナル接続を使用します。

1. I/O 装置を該当するインターフェースに接続します。

インターフェースの位置に関する情報は、「前面パネル (ページ 17)」で入手可能です。

2. ストレインリリーフを使用してケーブルを固定します。

参照: Ethernet/USB ストレインリリーフを接続する (ページ 57)

### 複数のモニタの接続(マルチモニタリング)

モニタの接続用の 3 つのポートが装置背面にあります。これらのポートは、マザーボードに接続されます。

パラメータ割り付けは、Windows®のコントロールパネルで実施します。

IPC は、マルチモニタリング用に工場設定されます。必要な場合、ファームウェア設定で、マルチモニタリング機能およびブートスクリーンの出力を設定できます。「マルチモニタリング (ページ 61)」を参照してください。

次の表に、装置インターフェースのモニタに対する様々な接続オプションを表示します。

		マザーボード		
		DPP1	DPP2	DVI-D
モニタ 1	DP	X	-	-
	DVI	X <sup>1)</sup>	-	-
	VGA	X <sup>2)</sup>	-	-
モニタ 2	DP	-	X	-
	DVI	-	X <sup>1)</sup>	-
	VGA	-	X <sup>2)</sup>	-
モニタ 3	DP	-	-	-
	DVI	-	-	X
	VGA	-	-	-

1) - DP 経由の DVI-D アダプタ

2) - DP 経由の VGA アダプタ

### 3.3 装置の接続

#### 3.3.5 ネットワークへの装置の接続

以下のオプションは、既存または計画中のシステム環境/ネットワークへの統合に使用することができます。

##### Ethernet

自動化装置(SIMATIC S7 等)との通信やデータ交換用に、統合 Ethernet インターフェース(10/100/1000 Mbps)を使用できます。

これには、「SOFTNET S7」ソフトウェアパッケージが必要です。

##### PROFINET

PROFINET は、以下を介して操作できます。

- 標準 Ethernet インターフェース(RT)

##### 追加情報

詳細については、インターネットの次のサイトで参照できます。技術サポート (<https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/>)

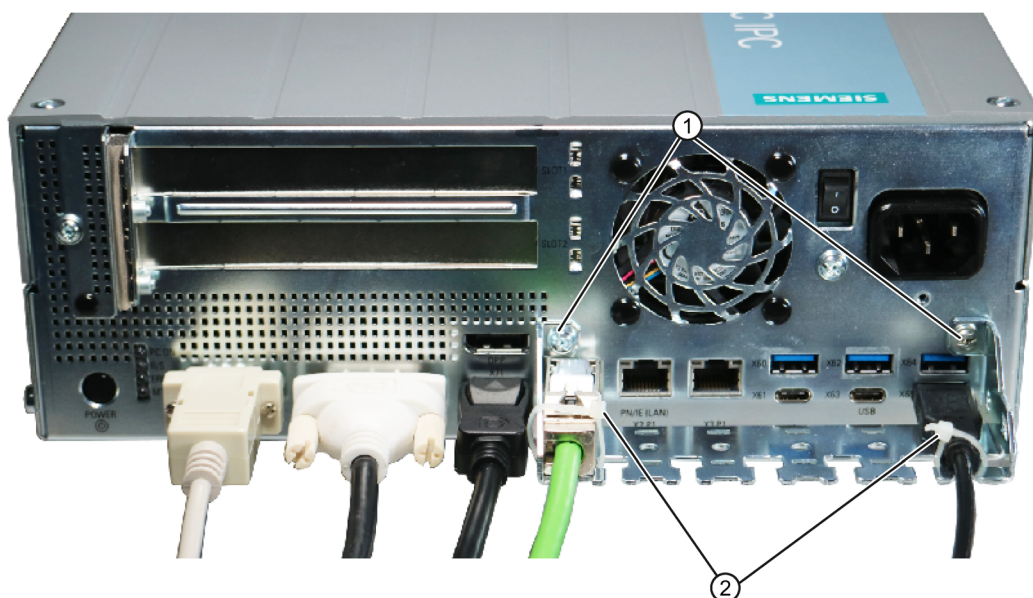
### 3.3.6 Ethernet/USB ストレインリリーフを接続する

製品パッケージに同梱されている Ethernet/USB ストレインリリーフは、Ethernet ケーブルや Industrial Ethernet FastConnect コネクタが、装置から誤って外れるのを防止するために使用します。ストレインリリーフを使用するには、2 つのケーブルタイが必要です。Ethernet ケーブルに加えて、このストレインリリーフを使用して 4 本の USB ケーブルが不注意で外れるのを防止できます。

Ethernet ストレインリリーフを固定するには、TORX T10 ネジまわしが必要です。

#### 手順

1. 2 本の皿ネジ M3 ①で、Ethernet/USB ストレインリリーフを装置の筐体に固定します。
2. ネットワークと USB ケーブルを装置に接続し、ケーブルタイ②を使用してコネクタをストレインリリーフに固定します。



3. コネクタをねじ込んで、COM および DVI 接続部にコネクタを固定します。

## 装置のコミッショニング

### 4.1 装置の電源スイッチ投入

#### 必要条件

- 電源が接続されていること。(ページ 50)

#### 手順

1. 装置の背面にあるオン/オフスイッチのスイッチをオンにします(位置 | )。
2. 装置の背面にあるオン-オフボタンを押します。

スイッチおよびボタンの位置に関する情報は、「前面パネル (ページ 17)」で参照できます。

---

#### 注記

起動時間は、システム関連の装置設定および BIOS 設定によって異なります。

BIOS 設定および/または装置設定に加えられた変更も同様に起動時間に影響します。

---

#### 注記

すぐ前に装置の電源を切った場合、数秒間たってからだけ再度、電源を入れることができます("PC ON/WD" LED の消灯によって分かるように)。コンフィグレーションによっては、装置に再度、電源を入れることのできるまでの時間は最大で 15 秒ほどかかることがあります。

---

### インストール済みの Windows®オペレーティングシステムのコミッショニング

装置の初回起動およびインストール済みの Windows®オペレーティングシステムのコミッショニングに関する情報は、同梱のデータストレージ媒体にあるマニュアルで参照できます。

これについての詳細は、「装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 12)」も参照してください。

## 4.2 装置の自動スイッチオンの設定

ファームウェア設定で、20 ms 以上メイン電源から分離された後にメイン電圧が回復した場合に、自動的に装置が再度起動するよう指定することができます。

ファームウェア設定を使用してこの機能を設定します([ユーティリティ]>[詳細]>[PCH-IO 設定])。

- G3 後の状態

これに関する情報は、詳細なファームウェア/BIOS 説明で参照できます。装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 12)を参照してください。

メイン電圧の正確な最小必須ダウンタイムは、デバイス機器およびアプリケーションによって異なります。

## 4.3 装置をオフにする

### オペレーティングシステムのシャットダウン

アクティブなオペレーティングシステムの場合

- オペレーティングシステムを正しくシャットダウンします。

非アクティブなオペレーティングシステムの場合

- オン/オフボタンを軽く押します(電源オプションで異なる設定をしていない場合)。ボタンの位置に関する情報は、「前面パネル (ページ 17)」で参照できます。

結果

[POWER]操作表示が黄色に点灯します。

装置はオフになりますが、ライン電圧から完全に接続解除されていません。

## 4.3 装置をオフにする

### 装置のライン電圧からの完全な接続解除



#### 警告

#### 感電のリスク

オン/オフボタンおよびオン/オフスイッチでは、装置は電源から完全に切り離されません。

装置または接続線に損傷がある場合、火災が発生するリスクもあります。

- 装置に対して作業を実施する前、または装置を長期間使用しないときは、装置を必ず電源から完全に切り離してください。
- 制御キャビネットの取り付け:可能な場合、装置の近くで、集中化された、簡単にアクセス可能な AC 回路ブレーカーを使用します。
- 装置を設置するとき、電源コネクタに簡単にアクセスできるようにします。

- オペレーティングシステムをシャットダウンし、電源プラグを装置の背面から外します。「前面パネル (ページ 17)」を参照してください。

装置はオフになり、ライン電圧から完全に接続解除されます。トリクル電流は流れません。

### ハードウェアリセット

ハードウェアのリセットにより、キーボードやマウス入力への応答がなくなった場合に、装置を再起動できます。実行中のオペレーティングシステムは、安全にシャットダウンされません。

#### 通知

#### データの損失

ハードウェアリセットが実行される場合、装置は強制再起動を実行します。

- メインメモリのデータは削除されます。
- ハードディスクドライブのデータは失われます。
- 装置が破損することがあります。

ハードウェアリセットは、緊急時のみ実行してください。

### 下記も参照

一般的な安全上の注意事項 (ページ 28)



## デバイスの操作

### 5.1 マルチモニタリング

1 台の装置で、同時に複数のモニタを動作できます。「I/O 装置の接続 (ページ 54)」の対応するセクションにある情報をお読みください。

---

#### 注記

マルチモニタリングをサポートするグラフィックカードに関する情報は、地域の窓口担当者から入手できます。「サービスおよびサポート (ページ 165)」を参照してください。

---

#### 手順

1. 適切なグラフィックカードを設置します。
2. 装置のファームウェア設定で[マルチモニタリング]機能を設定します。これに関する情報は、詳細なファームウェア/BIOS 説明で参照できます。「装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 12)」を参照してください。

### 5.2 ドライブ設定

#### 5.2.1 RAID1 システム

RAID1 システムは、「2 つのドライブ上のデータミラーリング」の原則で動作します。

ドライブの不具合が発生した場合、RAID1 システムは、残りのドライブに対して引き続き動作することで、高レベルの可用性が実現されています。

#### 関連ソフトウェアを使用する RAID1 システム

オペレーティングシステムがプリインストールされた RAID1 システムを注文した場合、RAID1 システムは、インストール済みの診断ソフトウェア SIMATIC IPC DiagBase または DiagMonitor を使用してモニタされます。

次のソフトウェアは、RAID1 システムをモニタするために使用可能です。

- オンボード RAID システム:  
Intel®ラピッドストレージテクノロジー

## 5.3 RAID システムの動作

### 5.3.1 RAID システムの不具合のあるドライブの表示

不具合のあるドライブは、次の場所に、RAID と一緒に表示されます。

- SIMATIC IPC DiagBase または SIMATIC IPC DiagMonitor モニタリングソフトウェア
- オンボード RAID システムの場合:  
「Intel® Rapid Storage Technology」。「[Intel® Rapid Storage Technology]を使用したオンボード RAID システムのモニタリング (ページ 65)」を参照してください。

### 5.3.2 RAID1 システム：ドライブの設置オプション

RAID1 システムに必要な 2 つのハードドライブは、次の場所で SIMATIC IPC627E に取り付けることができます。

- オンボード RAID システムの場合:
  - "ドライブ (ページ 85)"

### 5.3.3 オンボード RAID システムの設定

オンボード RAID システムを使用する装置を注文した場合、RAID システムは既に出荷時に設定されています。

オンボード RAID システムを後から設定する場合、それを設定する必要があります。

#### 必要条件

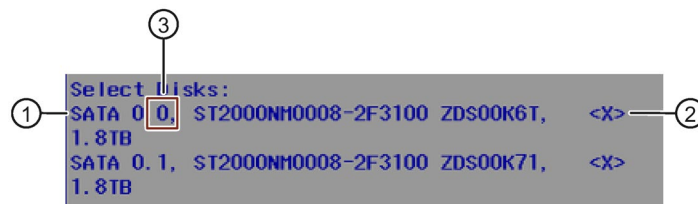
- オンボード RAID システムに必要なドライブは、装置に内蔵されています。次を参照してください:
  - RAID1 システム：ドライブの設置オプション (ページ 62)

## オンボード RAID システムのファームウェアのナビゲーション

アクション	ボタン
• エントリを選択(次いで選択を確定)	• キーボードの矢印ボタン
• 選択を確定	• <Return>ボタン
• 前の画面に戻る	• <Esc>ボタン

## オンボード RAID システムの設定(Create Volume)

1. 装置のスイッチをオンにするか、再起動します。
2. 装置の電源を入れたすぐ後に、[Press ESC for boot options]メッセージが表示され、<Esc>ボタンを押したままにします。
3. ファームウェア選択メニューから、矢印キーを使用して[Device Management]エントリを選択して、選択内容を確定します。
4. [Devices List]から、[Intel <R> Rapid Storage Technology]エントリを選択します。
5. [Create RAID Volume]を選択します。
6. 次の画面で、RAID システムの名前を割り付けます。
7. [RAID Level]を選択し、次の選択ウィンドウで[RAID1]エントリを選択します。  
使用可能なドライブの一覧が表示されます。
8. [ディスクを選択]で、RAID システムに統合したいドライブ①を選択し、選択内容を確定します。



- 取り付けられたドライブは、一覧②にチェックマークが付いて表示されます。
- ドライブの設置場所への割り付けは、ドライブページのドライブ名の後で参照できます。③を参照してください。

### 5.3 RAID システムの動作

9. [Create Volume]を選択します。

次の画面に、ちょうど設定した RAID システムの詳細が表示されます(RAID ボリューム)。

オンボード RAID システムが設定されました。

10. ファームウェア/BIOS メニューの[Main Page]が表示されるまで、<Esc>を連続して複数回押します。

---

#### 注記

[変更内容を保存せずに終了]を[はい]で確定します。

<Esc>ボタンでファームウェア/BIOS メニューを終了する場合、警告メッセージ[Exit Discarding Changes]が表示され、このメッセージを[はい]で確定します。

事前に番号が付けられた設定が保存されますが、ファームウェア/BIOS メニューを離れることができます。

---

### 5.3.4 [Intel® Rapid Storage Technology]を使用したオンボード RAID システムのモニタリング

[Intel®ラピッドストレージテクノロジー]オンボード RAID システムのモニタリング用オープンソフトウェア

1. [スタート]>[プログラム]>[スタート]>[Intel]を選択します。

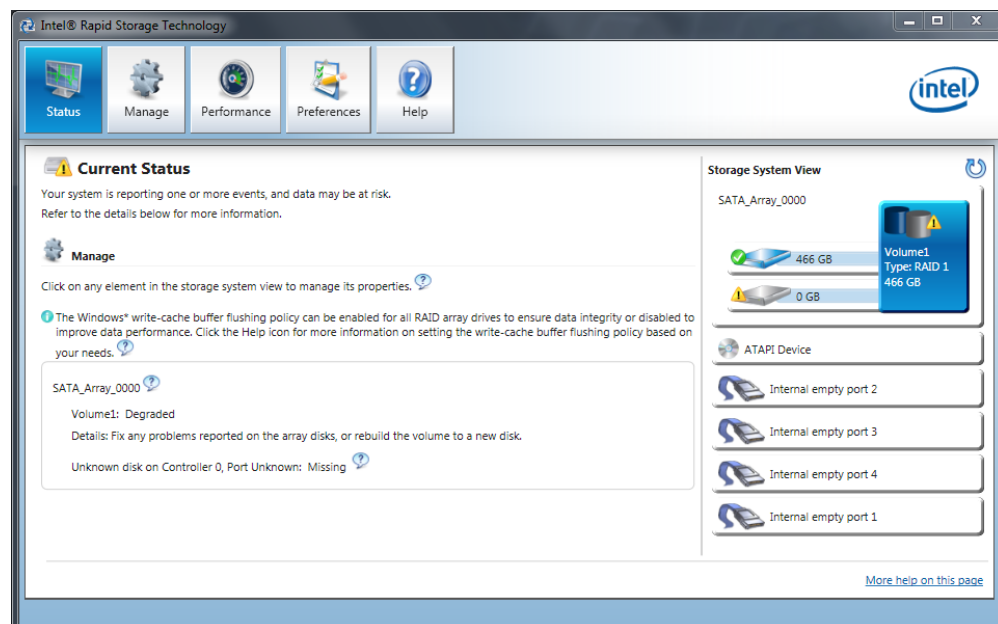
#### オンボード RAID システムの表示ステータス(故障したドライブ)

1. [Status]タブを選択します。

ウィンドウの右側にある[Storage System View]領域で、次に関する情報を参照できます。

- 不具合のあるドライブ
- 機能しているドライブ

RAID1 システムの表示ステータスの例:



#### オンボード RAID システムのレポートの作成

1. [Help]タブを選択します。
2. [System Report] > [Save]を選択します。

### 5.3.5 新しいドライブのオンボード RAID システムへの統合

RAID システムは、不具合のあるドライブが交換されたときに、新しいドライブを手動で統合する必要があるように、納品状態で設定されています。

また、不具合のあるドライブが交換されたときに、新しいドライブが自動的にマウントされるように、RAID システムを設定することもできます。

#### [新しいドライブの自動マウント]の設定(不具合のあるドライブを交換する前)

##### 通知

##### データ損失のリスク

新しいドライブが自動的に統合される場合、新しいドライブはパーティション情報または既存データ用にチェックされません。

新しいドライブのすべてのパーティションおよびデータは、警告なしで削除されます。

- 新品のドライブまたは交換ドライブとして設定されているドライブのみを使用します。
- コントローラ取扱説明書で交換ドライブの設定に関する注意事項を参照できます。

1. [スタート] > [Intel] > [Intel Rapid Storage Technology]を選択します。
2. [Preferences]メニューを選択します。
3. [Automatic Rebuild]領域で、[Auto-rebuild on hot plug]オプションを有効にします。

#### [新しいドライブの手動マウント]の設定(不具合のあるドライブを交換する前)

RAID システムは、不具合のあるドライブが交換されたときに、新しいドライブを手動で統合する必要があるように、納品状態で設定されています。

ドライブの手動統合を設定するか、設定を自分でチェックすることができます。


1. [スタート] > [Intel] > [Intel Rapid Storage Technology]を選択します。
2. [Preferences]メニューを選択します。
3. [Automatic Rebuild]領域で、[Auto-rebuild on hot plug]オプションを有効にします。

### 交換ドライブの手動統合(エラー後)

オンボード RAID システムに交換ドライブを、次のようにして手動でインストールすることができます。

- 動作中のシステムで(装置の再起動なし)。
- ユニットをスイッチオフした後

### 動作中のシステムでの交換ドライブの統合(装置の再起動なし)

1. [スタート] > [Intel] > [Intel Rapid Storage Technology]を選択します。
2. [Status]メニューを選択します。  
  
新しいドライブは、プログラムウィンドウの右側にある[Storage System View]領域に表示されます。  
  
新しいドライブが表示されない場合、[ハードウェアスキャンを今すぐ実行]アイコン  をクリックします。
3. プログラムウィンドウの右側にある[Storage System View]領域で RAID ボリュームをクリックします。
4. [管理]メニューで[Rebuild to another Disk]リンクをクリックします。
5. 次のダイアログで、新たに取り付けたドライブを選択し、[Rebuild]をクリックします。  
  
RAID システムデータの同期化 (ページ 68)が開始されます。

### 5.3.6 RAID システムのデータ同期

通知
<p>マシンおよびプラントの間違った操作の危険:データ同期中の遅延システム応答</p> <p>ドライブが故障している場合に、データが同期されます。</p> <p>システムは、ドライブおよびシステムの負荷に応じて、遅延して応答することがあります。極端な状況では、キーボード、マウスまたはタッチスクリーンのコマンドに多少の遅延が発生する可能性があります。</p> <p>結果として、マシンやプラントが間違っ動作する場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ドライブの同期中に、安全を最重視する必要がある機能を実行してはなりません。安定したシステムステータスは、同期が正常に完了した後にのみ実現されます。</li> </ul>

#### データ同期期間

同期化プロセスには、かなりの時間を要する場合があります。数時間かかったり、ドライブ負荷が極端に高い場合には数日要する場合があります。

データ同期期間のガイド値:

- 90%の HDD システム負荷では 3 時間未満

さらに手動で開始したメンテナンス動作の場合は、メンテナンスフェーズが終了するまで、システムパフォーマンスが制約されることがあります。



## 5.4 装置のモニタリング

### 5.4.1 モニタリング機能

SIMATIC DiagBase または SIMATIC DiagMonitor ソフトウェアを使用して次の装置の機能をモニタできます。

モニタリング	説明	ステータス表示およびアクション
温度モニタリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 上限温度および下限温度、さらに温度センサのケーブルの断線をモニタリング</li> <li>• 温度センサは、プロセッサなど、装置の重要なポイントの温度を記録します。</li> <li>• 温度しきい値は、個別の温度センサに対して定義されています。</li> <li>• SIMATIC IPC DiagBase または SIMATIC IPC DiagMonitor を使用しているとき、温度しきい値を超過したときに、アクションがトリガされます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 装置ファン、電源ファンおよびオプションのグラフィックカードのファンの速度制御</li> <li>• 温度アラームが生成されます。</li> </ul>
ファンモニタリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 速度低下およびファンの故障、さらに速度メーターケーブルの断線をモニタリング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ファンアラームが出力されます。</li> </ul>
ウォッチドッグ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ステーションが依然として動作しているかどうかを判断するため、システムステータスおよびメッセージをモニタリング</li> <li>• ウォッチドッグが設定されたモニタ時間内に対応されなかった場合、ウォッチドッグアラームが出力されます。</li> <li>• モニタ時間への変更は、すぐに有効になります。</li> </ul>	<p>設定に応じて、次のアクションがトリガされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• リセットオン:ハードウェアリセットが実行されます</li> <li>• リセットオフ:どんなアクションも実行されません</li> <li>• デバイスが再起動されます</li> <li>• デバイスがシャットダウンされます</li> </ul>

## 5.4 装置のモニタリング

モニタリング	説明	ステータス表示およびアクション
電圧モニタリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>バックアップバッテリーの変更ステータスをモニタリング(CMOS)</li> <li>最初の警告しきい値に達すると、バックアップバッテリーが 1 か月以上動作します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>アラームが臨界状態または故障状態のイベントで生成されます。</li> </ul>
ドライブモニタリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>SMART 機能を使用してドライブ(HDD および SSD)のステータスを判断する。RAID システムでも行う(RAID ステータス)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ハードディスクの SMART ステータス</li> <li>例えば、次の状態が RAID グループで表示されます。 [通常]、[OK]、[劣化]、エラー [再構築]、再構築中</li> </ul>

### 装置モニタリング用ソフトウェア

モニタリングソフトウェアに関する情報および関連マニュアルは、次で参照できます。

- SIMATIC IPC DiagBase (ページ 71): 装置でローカルにモニタおよびアラーム生成するため
- SIMATIC IPC DiagMonitor (ページ 71): ネットワーク経由でモニタおよびアラーム生成するため

### 5.4.2 SIMATIC IPC DiagBase

Microsoft® Windows®オペレーティングシステムと一緒に装置を注文した場合、SIMATIC IPC DiagBase モニタリングソフトウェアがインストールされています。

ソフトウェアに関する情報および SIMATIC IPC DiagBase のマニュアルは、下記の場所で参照できます。

- SIMATIC IPC DiagBase  
(<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109749690>)
- 装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 12)

### 5.4.3 SIMATIC IPC DiagMonitor

SIMATIC IPC DiagMonitor モニタリングソフトウェアは、オプションで注文できます。

装置を SIMATIC IPC DiagMonitor と一緒に注文した場合、引渡し状態でソフトウェアが装置に含まれています。

ソフトウェアに関する情報および SIMATIC IPC DiagMonitor のマニュアルは、下記の場所で参照できます。

- SIMATIC IPC DiagMonitor  
(<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/39129913>)
- 装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 12)

---

#### 注記

##### **SIMATIC IPC DiagMonitor 5.1.0 以降のバージョン**

SIMATIC IPC DiagMonitor は、5.1.0 以降のバージョンのみが装置ハードウェアをサポートします。

より古いバージョンは装置ハードウェアをサポートしません。

---

#### 下記も参照

付属品:ソフトウェア (ページ 27)

## 5.5 装置のリモート保守

### 5.5.1 リモート保守機能

装置のリモート保守は、Intel®アクティブマネジメントテクノロジー(iAMT)を使用して実行されます。このテクノロジーは、コンピュータのハードウェアおよびファームウェアに統合されています。

SIMATIC IPC へのリモートアクセスを使用することで、システムエラーやプログラムエラーを制御室から(オンサイトに駐留することなく)修正することができます。例えば、プログラム更新やファームウェア/BIOS 設定を行うことができます。オペレーティングシステムが起動されていない場合でもアクセスすることができます。

iAMT のリモート保守機能の例の一部を下記に示します。

機能	説明
リモート制御 (キーボード / ビデオ / マウスリダイレクト)	KVM リダイレクトを使用すると、オペレーティングシステムがなかったり、オペレーティングシステムが壊れている場合でも、SIMATIC IPC をリモートで操作することができます。 ファームウェアに組み込まれている KVM によって、常に KVM リモートセッションが可能です。これにより、IPC の再起動、およびファームウェア/BIOS 設定のリモートでの変更を行うことが可能になります。
リモート電源管理	SIMATIC IPC は、他の PC からオン、オフおよび再起動できます。
IDE リダイレクト	ヘルプデスク PC の ISO ファイルは、DVD ドライブとして SIMATIC IPC に統合し使用することができます。 ISO ファイルには、ISO 9660 フォーマットで構成されている CD または DVD の内容のメモリーイメージが含まれます。
リモートブート	SIMATIC IPC は、別の PC で使用可能になっているブート可能 ISO ファイルからリモートにブートすることができます。

## 必要条件

リモート保守機能を使用するために、以下の必要要件を満たす必要があります。

- iAMT テクノロジを使用するプロセッサを搭載する装置
- 設定済みのマネジメントエンジン(ME)
- コンピュータは、パワーグリッドおよびネットワークに接続されている必要があります。

## iAMT の設定

ファームウェアの Intel® Management Engine BIOS Extension (MEBx)を使用して iAMT を設定します。

これに関する情報は、詳細なファームウェア/BIOS 説明で参照できます。「装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 12)」を参照してください。

## 5.6 Trusted Platform Module (TPM)

装置の設定に応じて、Standard TPM V2.0 準拠の Trusted Platform Module を使用できます。Trusted Platform Module は、装置をセキュリティ機能で強化するチップです。これは、PC の操作からの保護を強化しています。

### 通知

#### Trusted Platform Module の輸入制限

Trusted Platform Module の使用は、一部の国では法規制の対象となっており、許可されていません。

- 装置が使用される国の関連する輸入制限を必ず順守してください。

### Trusted Platform Module の有効化

Trusted Platform Module の有効化に関する情報は、詳細なファームウェア/BIOS 説明で参照できます。「装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 12)」を参照してください。

## 5.7 バッファメモリ NVRAM (オプション)

アプリケーションの電源異常発生した後にデータを格納させるため、マザーボードには、バッテリバッファ NVRAM が搭載されています。AC 電源で 20 ms 以上、または DC 電源で 5 ms 以上の障害が発生した場合、NAU 信号でこの状況が通知されます。

バッファ RAM にデータをコピーするための使用可能時間は、少なくとも 10 ms です。この時間の間に、全負荷時で 128 KB を保存することができます。それより小さい設定、つまりそれより小さい負荷では、さらに多くのデータを保存することができます。PCI アドレスレジスタによって、最大サイズが 512 KB であるメモリウィンドウが表示されることがあります。ベースアドレスは、BIOS によって初期化されます。

対応する機能がそこで、ソフトウェア PLC の NVRAM を使用して実行されます。

### 下記も参照

ステータス表示 (ページ 22)

## 5.8 モニタおよびキーボード無しでの操作

装置はモニタおよびキーボードが無くても操作できます。装置はこれらの周辺機器が無くても起動できます。後日の診断のために USB キーボード、マウスおよびモニタを接続することができます。

デジタル DVI モニタまたは DisplayPort モニタは、Windows オペレーティングシステムの起動が完了している場合のみ有効化されます。

## パラメータの装置への拡張および割り当て

### 6.1 装置を開く



#### 警告

未許可で開いて、不適切な修理や拡張を行うことによるリスク

拡張するときに不適切な手順で行うと、装置を破損したりユーザーを危険にさらす恐れがあります。

システム拡張を取り付けたり交換したりして装置を破損した場合は、保証が無効になります。

- この理由で、「装置およびシステム拡張に関する注意事項 (ページ 35)」の情報を順守してください。



#### 警告

誤作動および感電

装置に不適切な介入を行うと、操作の信頼性を脅かし、装置を損傷することがあります。

これは、怪我やプラント損傷の原因となることがあります。

以下の予防策を講じる必要があります。

- 装置を開ける前に必ず電源プラグを外してください。
- 介入が終わるごとに装置を閉めます。

#### 通知

静電気に敏感なコンポーネント

装置には、静電気によって破損する可能性のある電子部品が内蔵されています。これは、機械やプラントの故障や損傷が生じるおそれがあります。

装置を開く前に、対応する予防措置を講じる必要があります。

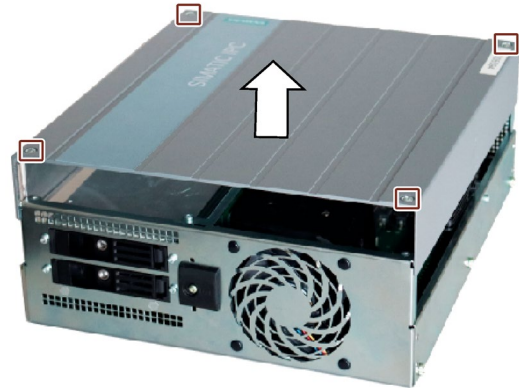


## 必要条件

- すべての接続ケーブルが抜かれていること
- Torx T10 型ネジまわし

## 手順

1. カバーのマークの付いたネジ 4 本を取り外します。
2. カバーを持ち上げて取り外します。



## 6.2 拡張カード

## 6.2 拡張カード

### 6.2.1 使用可能な拡張カード

次の標準に準拠した拡張カードがサポートされています:

- PCI。供給電圧 3.3 V および 5 V の拡張カードのリビジョン 2.3 が使用可能です。
- PCIe。第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代

#### 拡張カードの使用条件

- 拡張カードは、指定された寸法を超過してはなりません。高さが超過している場合、接触の問題、誤作動および組み立ての困難などをもたらすことがあります。

拡張カードの許容寸法については、「拡張カードの寸法図 (ページ 141)」で参照できます。

#### 下記も参照

バスボードの拡張カードスロット (ページ 154)

### 6.2.2 拡張カードの設置/取り外し

---

#### 注記

##### 拡張カードの必要条件

拡張カードの許容寸法については、「拡張カードの寸法図 (ページ 141)」で参照できます。許容される高さを超過する場合、誤作動および取り付けの問題を無視できません。

---

#### 必要条件

- 装置が開いた状態であること(参照: 装置を開く (ページ 76))。

## 手順 - 設置

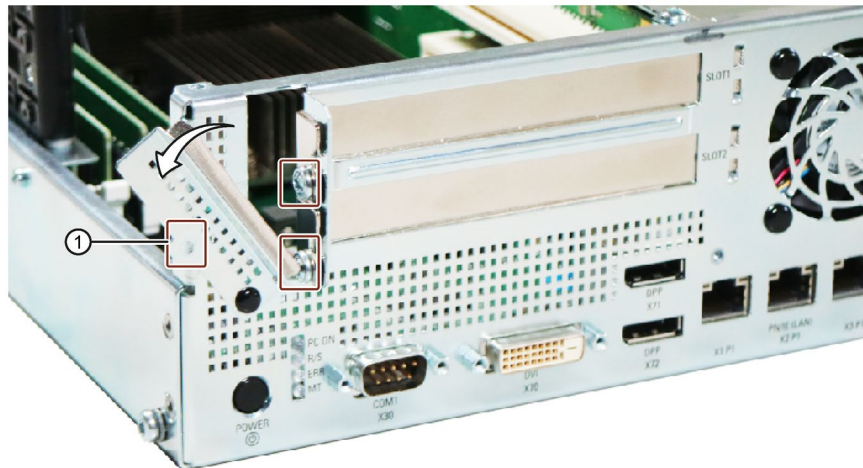
### 通知

#### 拡張カードの破損。

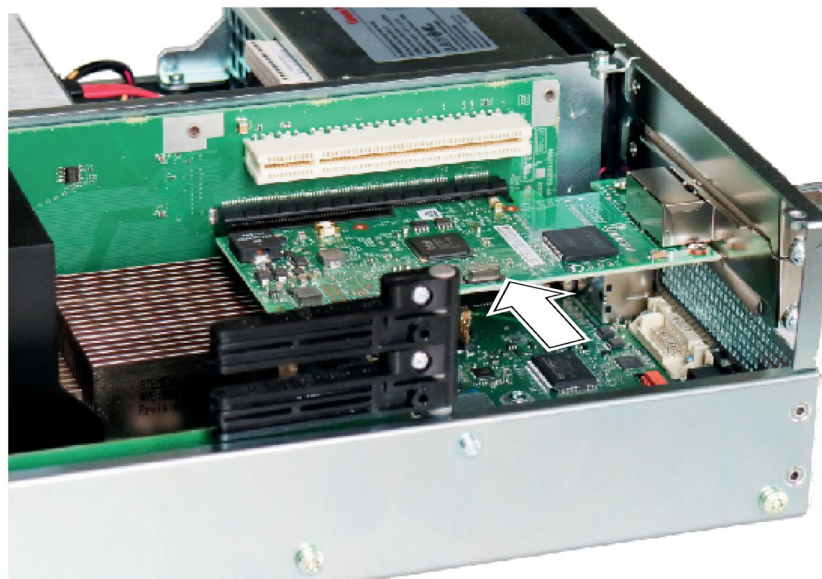
拡張カードは過度な力が加わると、破損する場合があります。

- 圧力をかけないでください。
- スライダを拡張カードに押し込める際には、過度な力をかけないで入れてください。

1. マーク付きのネジ①を取り外し、図示されているようにカバーを横に回転させます。次いで、マーク付きのネジおよびパネルを取り外します。

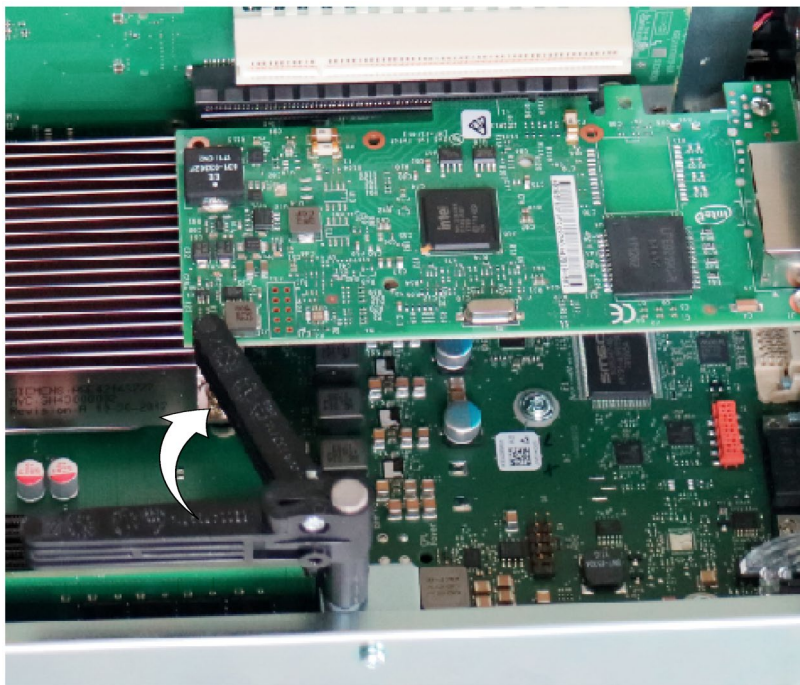


2. 拡張カードを関連スロットに挿入します。



## 6.2 拡張カード

3. カードリテイナーを使用して拡張カードを固定します。



4. 拡張カードのスロットカバーを締め付けます(1 を参照)。

### リソースの割り付けに関する注意

拡張カードのスロットには排他的割り込みがあります。PCI スロットへの PCI IRQ ラインの割り付けについては、「バスボード (ページ 154)」の章を参照してください。

### 手順 - 取り外し

取り付けの逆の手順を実行してください。

## 6.3 メモリモジュール

### 6.3.1 使用可能なメモリモジュール

#### メモリモジュールの組み合わせオプション

同じ容量の 1、2 または 4 メモリモジュールを使用して、各デバイスを搭載できます。3 つのメモリモジュールまたは混合メモリ容量の組み合わせは許容されていません。

これによって、最大 64 GB の IPC メモリ容量を拡張することができます。32 ビットオペレーティングシステムの場合、そのうち約 3.2 GB をオペレーティングシステムとアプリケーションに使用することができます。

使用されるメモリモジュールの数に応じて、これらは、マザーボードの定義されたスロットに挿入されます。

これらのスロットは、マザーボードに刻印されています。

組み合わせオプション	チャンネル A		チャンネル B (外部)		最大拡張
	スロット X19 DIMM1-1	スロット X190 DIMM1-2	スロット X20 DIMM2-1	スロット X200 DIMM2-2	
組み合わせ 1	-	-	4 GB / 8 GB / 16 GB	-	16 GB
組み合わせ 2	4 GB / 8 GB / 16 GB	-	4 GB / 8 GB / 16 GB	-	32 GB
組み合わせ 3	メモリモジュール 3 枚の組み合わせはできません				
組み合わせ 4	4 GB / 8 GB / 16 GB	4 GB / 8 GB / 16 GB	4 GB / 8 GB / 16 GB	4 GB / 8 GB / 16 GB	64 GB

#### 使用可能なメモリモジュール

- DIMM DDR4 メモリモジュール
- メモリ転送速度: 2666 MT/秒(バッファなし)
- 「ECC なし」

## 6.3 メモリモジュール

### メモリモジュールの使用条件

- モジュールが 2 つ取り付けられている場合は、メモリはデュアルチャンネルモードで作動します。
- 同じモジュール構成の 2Rx8 または 1Rx8 のモジュールだけをチャンネルごとに使用できます。
- 専用メモリ搭載の拡張カード(256 MB 以上のグラフィックカードなど)を使用する場合、オペレーティングシステムまたはアプリケーションに使用可能なメモリを 64 GB 未満にすることもできます。
- 動作不良が発生すると、マザーボード上に設定される実メモリおよび拡張カード上の予約済みメモリが重ならないように、メモリモジュールを 1、2 枚取り外したり、より容量の小さなメモリモジュールを使用したりするだけで十分である場合があります。

### 下記も参照

装置を開く (ページ 76)

### 6.3.2 メモリモジュールの設置および取り外し

#### 必要条件

- 装置を主電源から接続解除し、すべての接続ケーブルを取り外してください。
- 「使用可能なメモリモジュール (ページ 81)」にある組み合わせオプションに関する情報およびメモリモジュールの使用条件に留意していること。
- 装置が開いた状態であること(参照: 装置を開く (ページ 76))。

#### メモリモジュールの設置

##### 注記

##### メモリモジュールの搭載

メモリモジュールを次の順序で取り付ける必要があります。

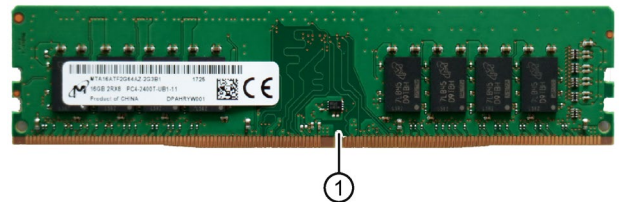
1 × メモリモジュール:最後のスロット(2-1)

2 × メモリモジュール:最後のスロット(2-1)および最後から 3 番目のスロット(1-1)

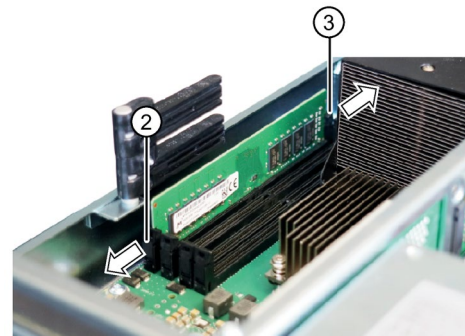
3 × メモリモジュール:許可されていません

4 × メモリモジュール:すべてのスロット(2-1、2-2、1-1、1-2)

1. RAM モジュールのピン側のどこに(逆極性保護)切り欠き①があるか、挿入する前に確認しておいてください。



2. スロットの左側②と右側③の 2 つのロック機構を開きます。
3. モジュールを下方に少し力をかけて挿入し、ロックが定位置に嵌まるまで押します。



4. 装置を閉めます。

## 6.3 メモリモジュール

### メモリモジュールの取り外し

---

#### 注記

メモリモジュールを取り外すときは、上記で説明されているメモリモジュールを装着する順序も順守します。

---

1. スロットの左側②と右側③のロック機構を緩めます。
2. メモリモジュールをスロットから取り出します。
3. 装置を閉めます。

### 変更されたメモリ設定の表示

新しいメモリモジュールが自動的に検出されます。装置の電源を投入してから<F2>を押して BIOS Setup を起動すると、現在のメモリサイズが[メモリの合計]に表示されます。

### 下記も参照

一般的な安全上の注意事項 (ページ 28)



## 6.4 ドライブ

### 6.4.1 取り外し可能トレイのドライブの変更

#### 通知

##### ドライブの損傷およびデータ損失のリスク

取り外し可能ドライブベイのドライブは、RAID1に関連する動作中にのみ交換可能です(ホットスワップ)。

ドライブにデータを書き込んでいるときにドライブを取り外すと、ドライブを損傷し、データを破壊することがあります。

- ドライブがアクティブでないときにのみ、取り外し可能トレイを装置から外します。
- ESD ガイドラインを順守します。

#### 必要条件

- この装置に対して承認されているドライブである純正のスペア部品(「付属品:ハードウェア (ページ 26)」の注意事項を参照)。
- RAID システムがない場合:装置がライン電圧から完全に接続解除されていること。「装置をオフにする (ページ 59)」を参照してください。
- 交換対象の装置が非アクティブであること。

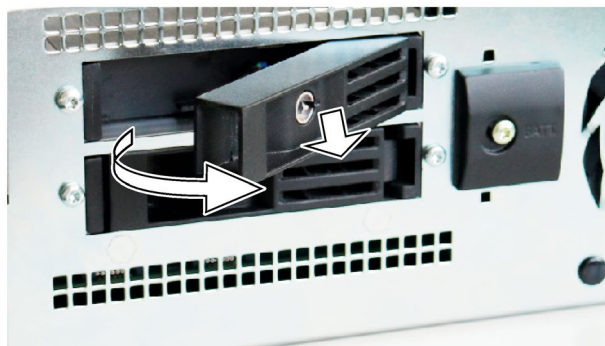
## 6.4 ドライブ

### 手順

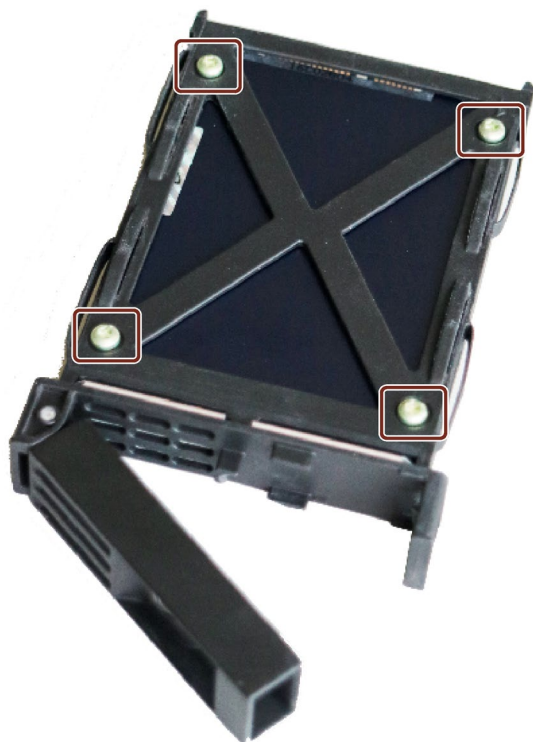
1. 適切なキーを使用して、取り外し可能トレイのロックを開きます。



2. 取り外し可能トレイブラケットをやや前方に折りたたみ、矢印の方向にトレイブラケットで取り外し可能トレイを引き出します。



3. 取り外し可能トレイの下側にある強調表示されているネジを緩め、ドライブを取り外します。



4. 新しいドライブを取り外し可能トレイに慎重に挿入します。  
これを行うとき、ドライブの接点に触らないようにします。

5. ネジを使用して、新しいドライブを取り外し可能トレイの基部に固定します。

純正のネジのみを使用します。

6. 取り外し可能トレイからトレイブラケットを目いっぱい折りたたみ、取り外し可能トレイを完全にドライブケースにスライドさせます。

取り外し可能トレイがドライブケースにぴったりとフィットするようにします。

7. トレイブラケットを閉じます。

8. キーを使用して、取り外し可能トレイをロックします。

---

#### 注記

取り外し可能トレイを必ずロックして、装置が取り外し可能トレイと一緒に高信頼度で動作するようにします。

---

## 6.4 ドライブ

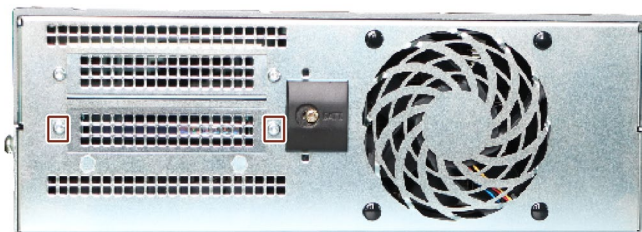
### 6.4.2 内部 SSD の変更

#### 必要条件

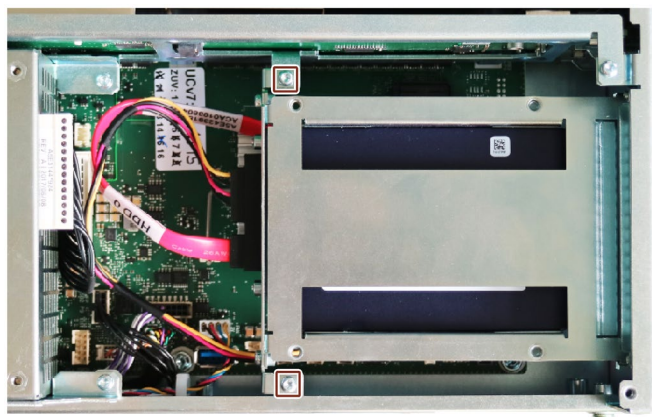
- 装置を主電源から接続解除し、すべての接続ケーブルを取り外してください。
- 装置が開いた状態であること(これに関する重要な情報については、装置を開く (ページ 76)を参照)。
- 同一タイプの SSD である純正スペア部品を用意していること。付属品:ハードウェア (ページ 26)の情報を参照してください。

#### 手順 - 取り外し

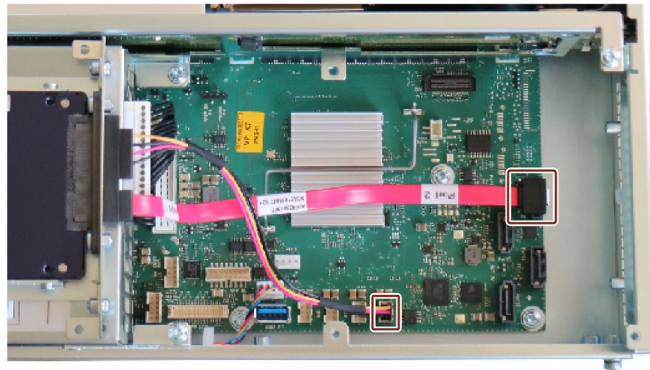
1. マークされたネジを取り外します。



2. マーク付きのネジを取り外し、SSD を横に配置します。



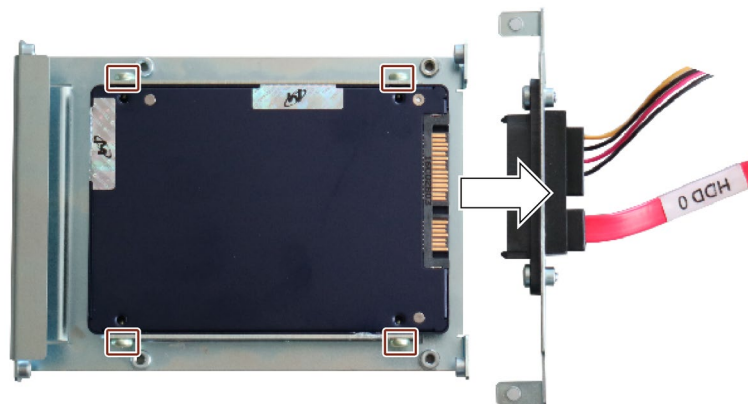
3. マーク付きのコネクタを取り外します。



4. マークされたネジを取り外します。



5. コネクタと一緒にキャリアを取り外し、マーク付きのネジを外し、SSD を取り出します。

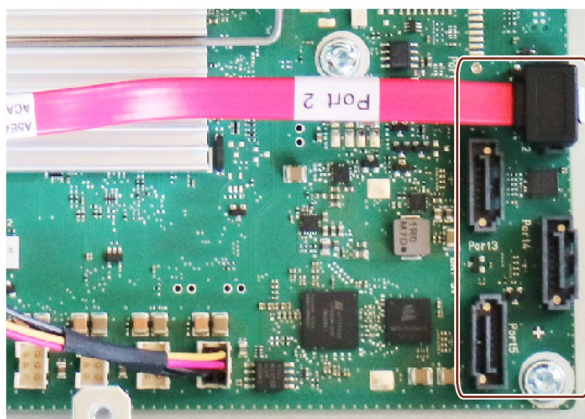


## 6.4 ドライブ

### 手順 - 設置

逆の手順を実行してください。

複数のドライブを接続するとき、ポート接続の割り付けを順守します(PCB ラベルを参照)。



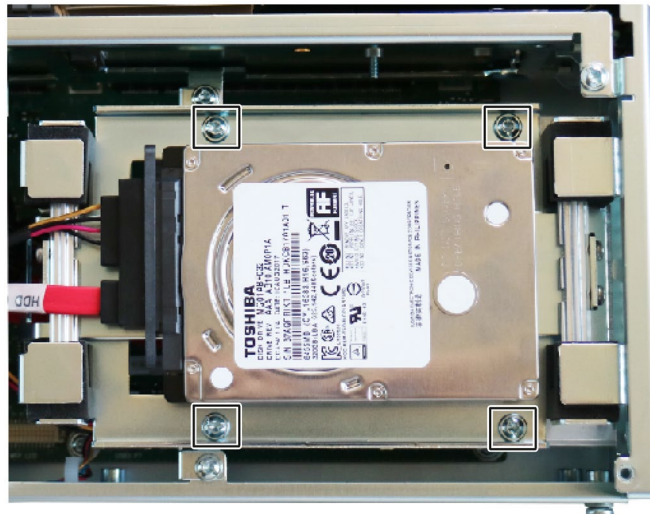
### 6.4.3 内蔵ハードディスクドライブの交換

#### 必要条件

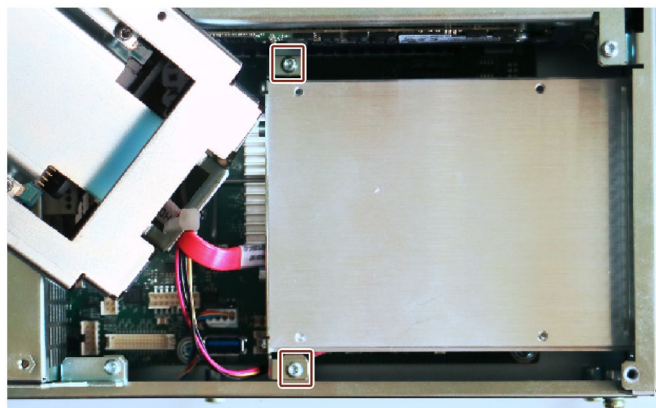
- 装置を主電源から接続解除し、すべての接続ケーブルを取り外してください。
- 装置が開いた状態であること(これに関する重要な情報については、装置を開く (ページ 76)を参照)。
- 同一タイプのハードディスクドライブである純正スペア部品を用意していること。  
付属品:ハードウェア (ページ 26)の情報を参照してください。

#### 手順 - 取り外し

1. マーク付きのネジを取り外し、ハードディスクドライブを横に配置します。



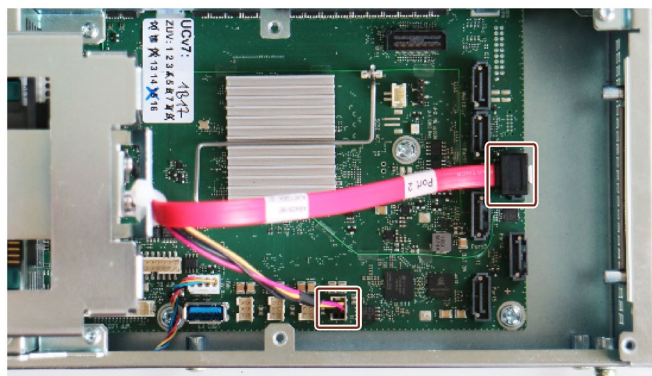
2. マーク付きのネジおよびドライブキャリアを取り外します。





## 6.4 ドライブ

3. マーク付きのコネクタを外し、ハードディスクを取り外します。



### 手順 - 設置

逆の手順を実行してください。



#### 6.4.4 RAID システムのドライブの交換

ハードディスクを交換できるのは、リムーバブルドライブベイで、設定済みの RAID1 システムとの関連で動作中の場合のみです。この機能が、「ホットスワップ」です。

---

##### 注記

複数のハードディスクが含まれている RAID 以外のシステムを設定済みの場合、またはハードディスクが内部に設置されている場合、ハードディスクを交換する前に装置の電源を切る必要があります。

- EGB ガイドラインを遵守してください。
  - ドライブは、必ず同じタイプで同じ容量の新しいドライブと交換してください。
- 

#### RAID1 システムでのハードディスクの取り付け場所

RAID1 システムのハードディスクは、取り外し可能トレイまたは装置内部に取り付けられます。

---

##### 注記

取り外し可能ドライブベイを使用した **RAID** ハードディスクの交換は、装置をシャットダウンせずに実行できます。

新しいハードディスクは、RAID ソフトウェアにより、オペレーティングシステムレベルで RAID システムに統合できます。システム負荷によって異なりますが、同期化には数時間かかる場合があります。

---

#### RAID システムの不具合のあるドライブの交換

- RAID ソフトウェアによって欠陥があると報告されたドライブを特定します。
    - 以下のようにポート番号を割り付け、装置にラベル付けします。
      - SATA ポート 2 => HDD 0
      - SATA ポート 3 => HDD 1
1. 適切なドライブを交換します(ドライブ (ページ 85)を参照)。
  2. 不具合のあるドライブを同一タイプで同一容量の新しいドライブと交換します。

## 6.4 ドライブ

RAID システムの回復についての情報は、「新しいドライブのオンボード RAID システムへの統合 (ページ 66)」セクションで参照できます。

---

### 注記

#### 電源を切ったときの RAID システムでのドライブの交換

RAID システムの電源が切られているときに欠陥のあるドライブを交換した場合、再起動時に RAID システムは自動的に起動しません。

このため、RAID システムを、BIOS Setup メニュー[起動] > [EFI]の起動可能ソースの最初の位置に置きます。

そうしないと、システムは取り付けただけのドライブから起動され、「オペレーティングシステムが見つかりません」というメッセージが表示されます。

---

### 6.4.5 M.2 NVMe SSD の交換

---

#### 注記

M.2 NVMe SSD は、RAID システムでは動作できません。

---

#### 必要条件

---

#### 注記

##### ESD 指令の順守

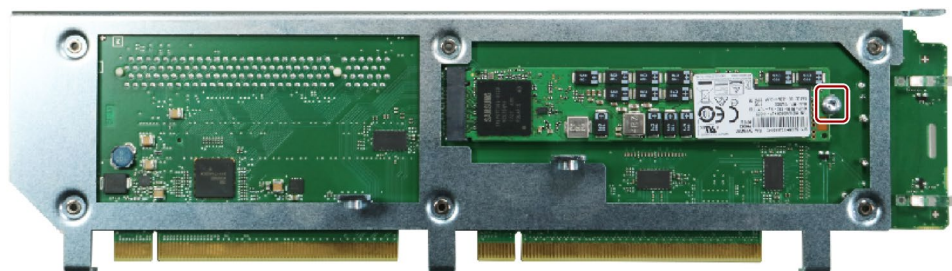
ESD 指令を順守します。

---

- 最大 110 mm の長さの M.2 NVMe SSD
- フィリップススクリュードライバ P1
- ドライブベイモジュール、電源、およびバスボードが取り外されていること。バスボードの交換 (ページ 109)を参照してください。

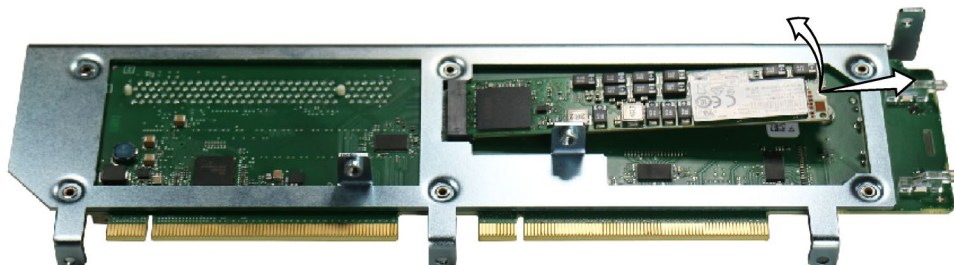
#### 手順

1. バスボードを取り外します。バスボードの交換 (ページ 109)を参照してください。
2. 適切な表面にバスボードを取り付けてフラットで平らになるようにします。
3. マークされたネジを取り外します。

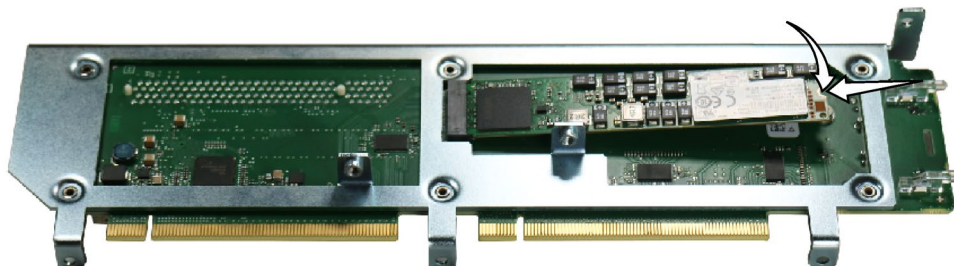


## 6.4 ドライブ

4. 図示されているように、M.2 NVMe SSD を少し持ち上げて、直接コネクタソケットを引き出します。



5. SSD を取り付けた後に M.2 NVMe SSD によって完全にカバーされるようにして、バスボードに熱パッドを配置します。
6. M.2 NVMe SSD をわずかに傾けながら、提供された直接コネクタソケットに上から挿入します。



7. M.2 NVMe SSD を下方に慎重に押し込み、ネジで固定します。
8. バスボードを取り付けてから、ドライブベイモジュールおよび電源を再度取り付けます。

## 装置の保守と修理

### 7.1 修理に関する情報



#### 警告

未許可で開いて、不適切な修理や拡張を行うことによるリスク

拡張するときに不適切な手順で行うと、装置を破損したりユーザーを危険にさらす恐れがあります。

システム拡張を取り付けたり交換したりして装置を破損した場合は、保証が無効になります。

- この理由で、「装置およびシステム拡張に関する注意事項 (ページ 35)」の情報を順守してください。

#### 下記も参照

スペア部品サービス (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/2110>)

## 7.2 保守間隔

システムの可用性を高く保つには、摩耗する PC 構成部品を予防的に交換することをお勧めします。この交換の間隔は、以下の表のとおりです。

構成部品	交換間隔
ハードディスクドライブ	3 年
冷却ファン	3 年
CMOS バックアップバッテリー	5 年
SSD	使用のタイプに依存 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> フラッシュドライブ(SSD)の交換の間隔は、使用するタイプによって大きく異なります。特定の間隔を指定することはできません。

### 注記

すべてのドライブは、SIMATIC DiagBase または SIMATIC DiagMonitor ソフトウェアによって、スマートステータス経由でモニタされます。

データ媒体のスマートステータスが[OK ではない]に変わるとすぐに、SIMATIC DiagBase または SIMATIC DiagMonitor によってメッセージが生成されます。また、装置のシステム起動時にも生成されます。データをバックアップし、ドライブを交換する必要があります。

## 7.3 ハードウェアの取り外しと設置

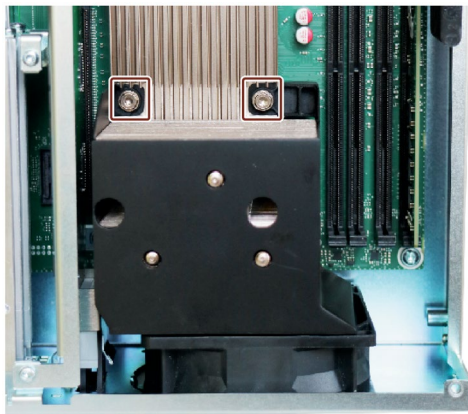
### 7.3.1 装置ファンの交換

#### 必要条件

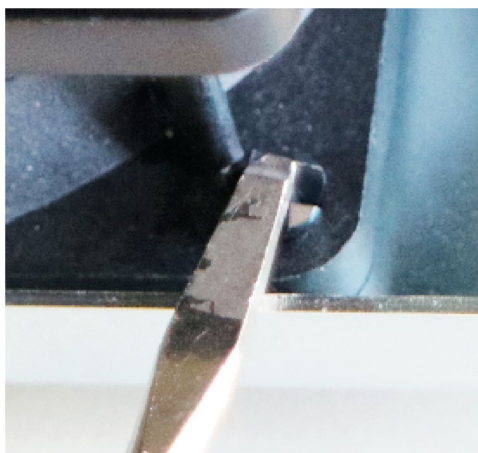
- 装置を主電源から接続解除し、すべての接続ケーブルを取り外してください。
- 装置が開いた状態であること(これに関する重要な情報については、装置を開く (ページ 76)を参照)。
- 同一タイプのファンである純正スペア部品を用意していること。付属品:ハードウェア (ページ 26)の情報を参照してください。

#### 手順 - 取り外し

1. 2本のネジ①を取り外し、垂直に引き上げてエアガイドを取り外します。

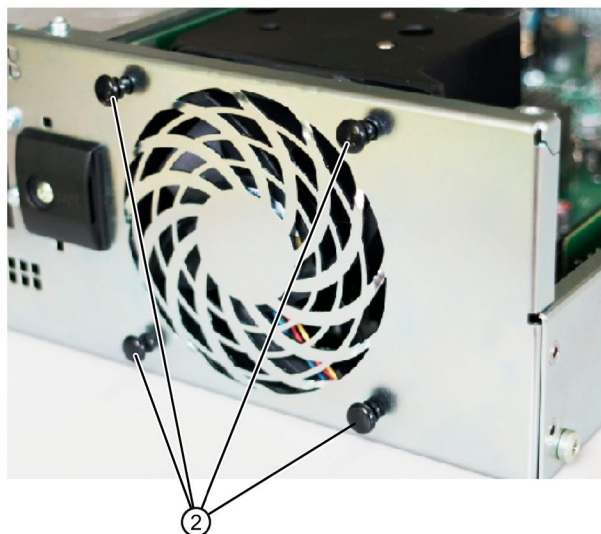


2. プラスチックリベットを緩めます。

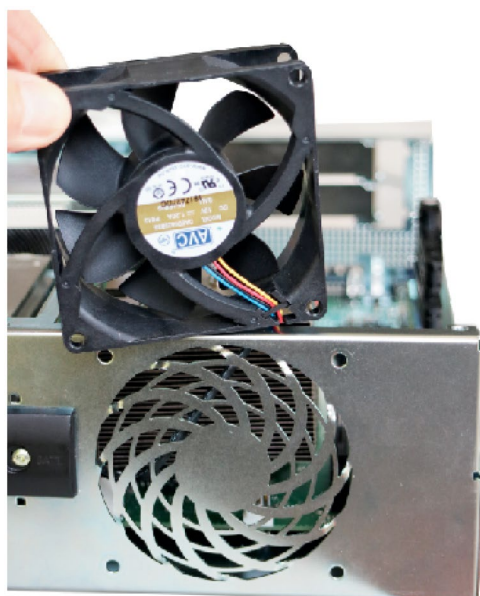


### 7.3 ハードウェアの取り外しと設置

3. 筐体の 4 本のプラスチックリベット②を取り外します。

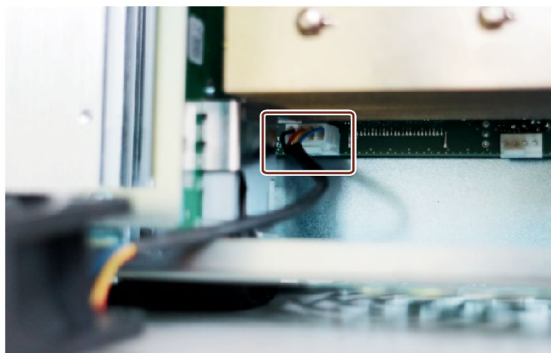


4. ファンを筐体から取り出します。





5. ファンプラグを引き出します。



## 手順 - 設置

取り外しと逆の手順を実行してください。

### 注記

- 同じタイプの冷却ファンのみを設置してください。
- 冷却ファンの装着位置が正しいことを確認してください。
- 風の方角:ファン筐体のブレード/バーが筐体の外側にあることを確認します。
- 電源ケーブルを筐体のエッジに沿って配線し、ケーブルを固定します。

マーク付きのシンボルは、ファンの回転方向と流れの方向を示します。



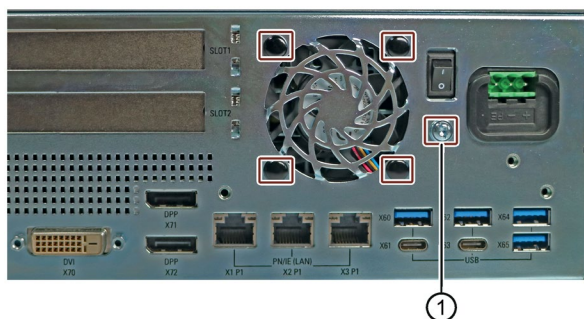
### 7.3.2 電源冷却ファンの交換

#### 必要条件

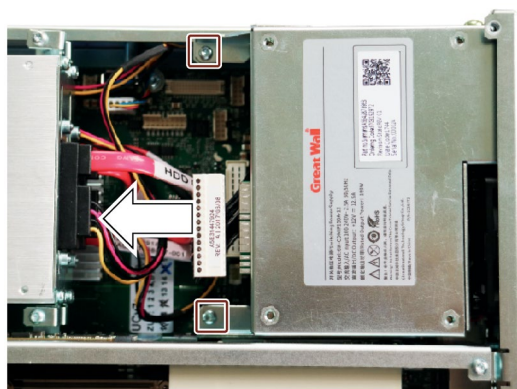
- 装置を電圧源から接続解除し、すべての接続ケーブルを取り外してください。
- 装置が開いた状態であること(これに関する重要な情報については、装置を開く (ページ 76)を参照)。
- 同一タイプのファンである純正スペア部品を用意していること。付属品:ハードウェア (ページ 26)の情報を参照してください。

#### 手順 - 取り外し

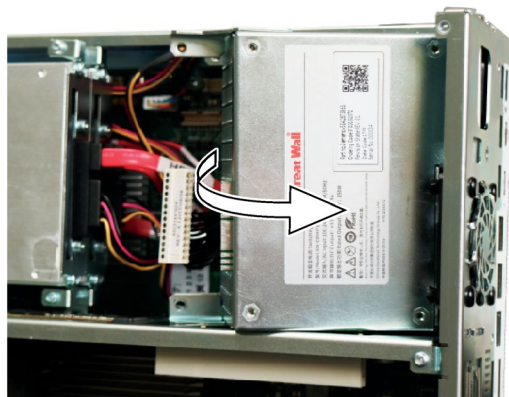
1. 筐体の 4 本のプラスチックリベットを取り外し、マーク付きのネジ①を取り外します。



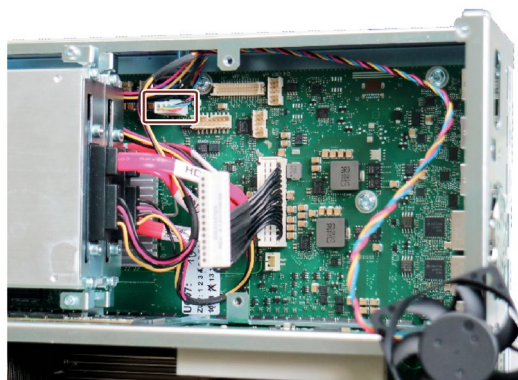
2. 電源コネクタを引き出し、マーク付きのネジを取り外します。



3. 電源を筐体から取り出します。



4. 電源冷却ファンを取り外し、ファンプラグを引き出します。



## 7.3 ハードウェアの取り外しと設置

### 手順 - 設置

取り外しと逆の手順を実行してください。

---

#### 注記

- 同じタイプの冷却ファンのみを設置してください。
  - 冷却ファンの装着位置が正しいことを確認してください。
  - 風の方角:ファン筐体のブレード/バーが筐体の外側にあることを確認します。
  - 電源ケーブルを筐体のエッジに沿って配線し、ケーブルを固定します。
- 

マーク付きのシンボルは、ファンの回転方向と流れの方向を示します。



### 7.3.3 バックアップバッテリーの交換



#### 警告

破裂して有毒物質を放出する恐れがあります

リチウム電池の不適切な使用および取り扱いは、電池の爆発の原因になる可能性があります。

リチウムバッテリーの爆発およびそれによる有害物質の放出は、人体に重大な傷害を負う可能性があります。破損した電池は、装置の機能を危険にさらします。

- 使用済み電池はすぐに交換してください。「保守間隔 (ページ 98)」の情報を参照してください。
- リチウム電池は、同じ電池または SIEMENS によって推奨/承認されているタイプのバッテリーとのみ交換してください。
- リチウム電池を火に投げ込まないでください。電池本体へのハンダ付け、再充電、分解、短絡、逆極性、100°C以上の加熱を行わないでください。直射日光、湿気、結露から保護してください。

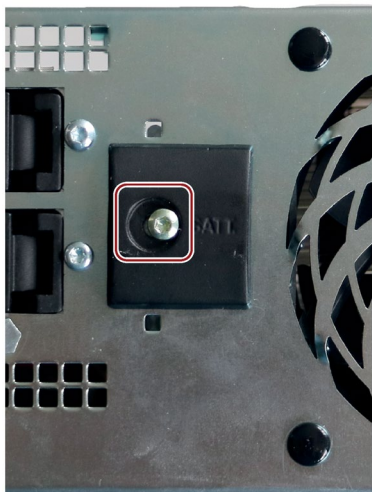
#### 必要条件

- 同一タイプのバックアップバッテリーである純正スペア部品を用意していること (リチウム電池の商品番号: A5E00047601 CR2450-N)。
- 電池を交換するときに、装置の設定データとしての現在のファームウェア設定が削除されることを認識していること。
- これに関する情報は、詳細なファームウェア/BIOS 説明で参照できます。装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 12) を参照してください。
- 装置が開いた状態であること (これに関する重要な情報については、装置を開く (ページ 76) を参照)。
- 使用済みバッテリーに関連する地域の規制を順守していること。

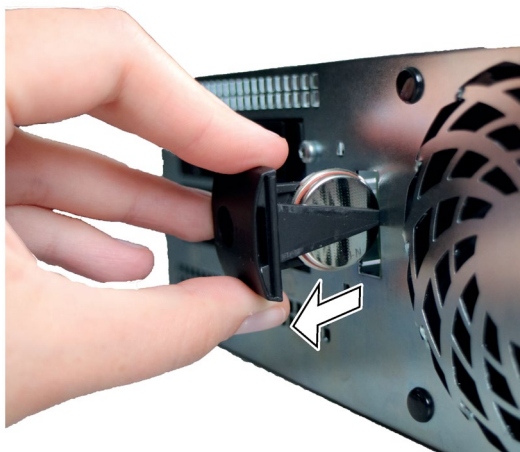
## 7.3 ハードウェアの取り外しと設置

### 手順

1. マークされたネジを取り外します。



2. バッテリホルダーを取り外します。



3. バッテリを交換します。バッテリーホルダを再度挿入し、ネジで固定します。

### 下記も参照

付属品:ハードウェア (ページ 26)

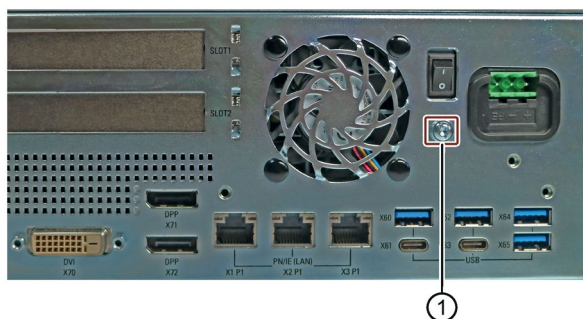
### 7.3.4 電源の交換

#### 必要条件

- 装置を主電源から接続解除し、すべての接続ケーブルを取り外してください。
- 装置が開いた状態であること(これに関する重要な情報については、装置を開く (ページ 76)を参照)。
- 同一タイプの電源である純正スペア部品を用意していること。付属品:ハードウェア (ページ 26)の情報を参照してください。

#### 手順 - 取り外し

1. マーク付きネジ①を取り外します。



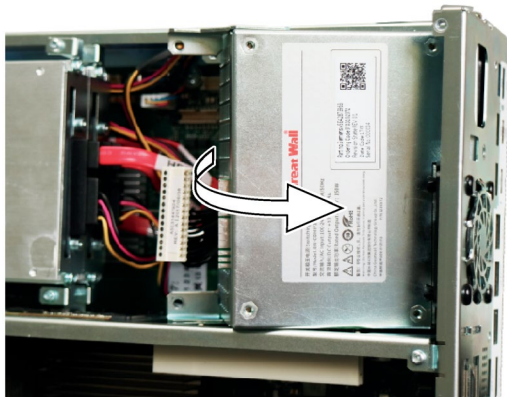
2. 電源コネクタを引き出し、マーク付きのネジを取り外します。





### 7.3 ハードウェアの取り外しと設置

3. 電源を筐体から取り出します。



#### 手順 - 設置

---

##### 注記

同じタイプの電源のみを取り付けます。

---

逆の手順を実行してください。



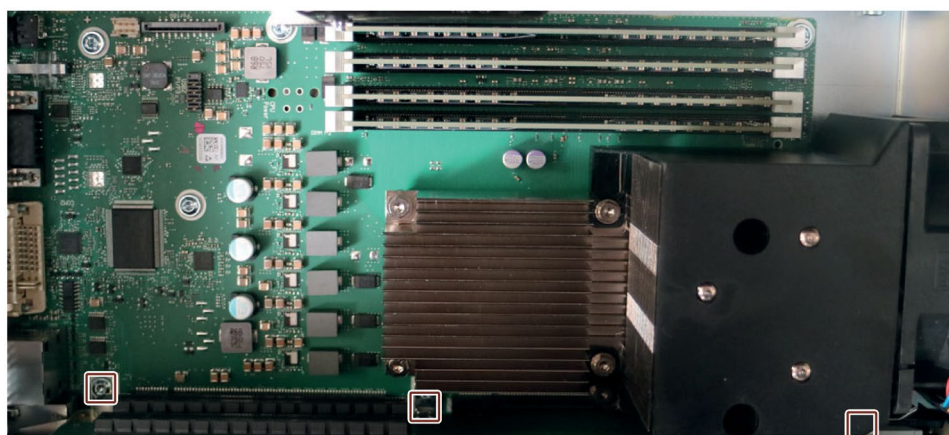
### 7.3.5 バスボードの交換

#### 必要条件

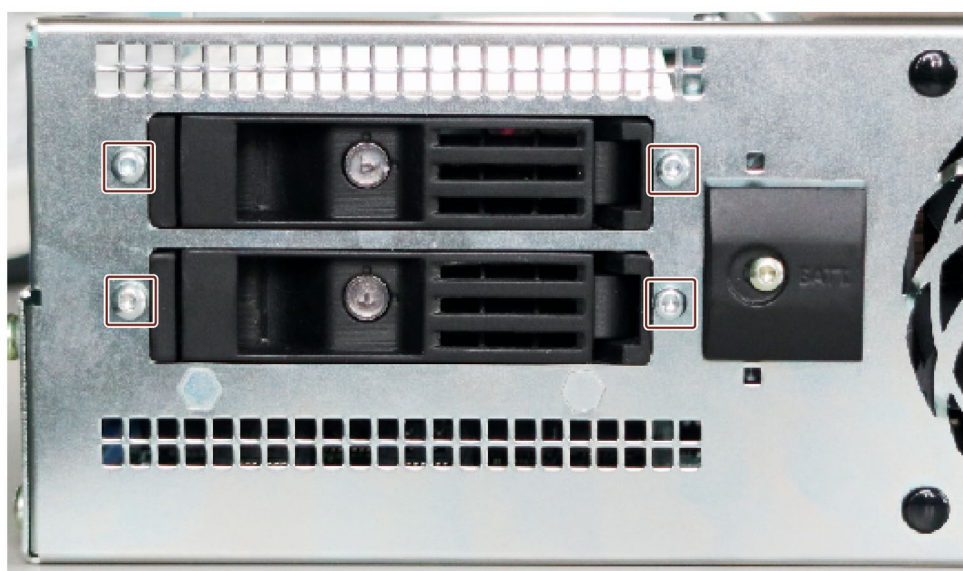
- 装置を主電源から接続解除し、すべての接続ケーブルを取り外してください。
- 装置が開いた状態であること(これに関する重要な情報については、装置を開く (ページ 76)を参照)。

#### 手順 - 取り外し

1. スロットからすべてのモジュールを取り外します。
2. バスボードのマーク付きネジを取り外します。

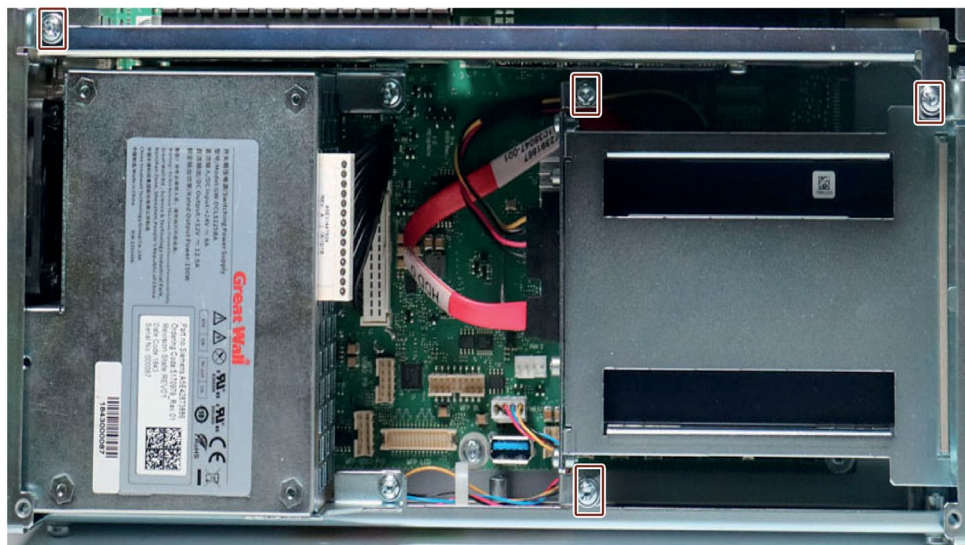


3. マークされたネジを取り外します。

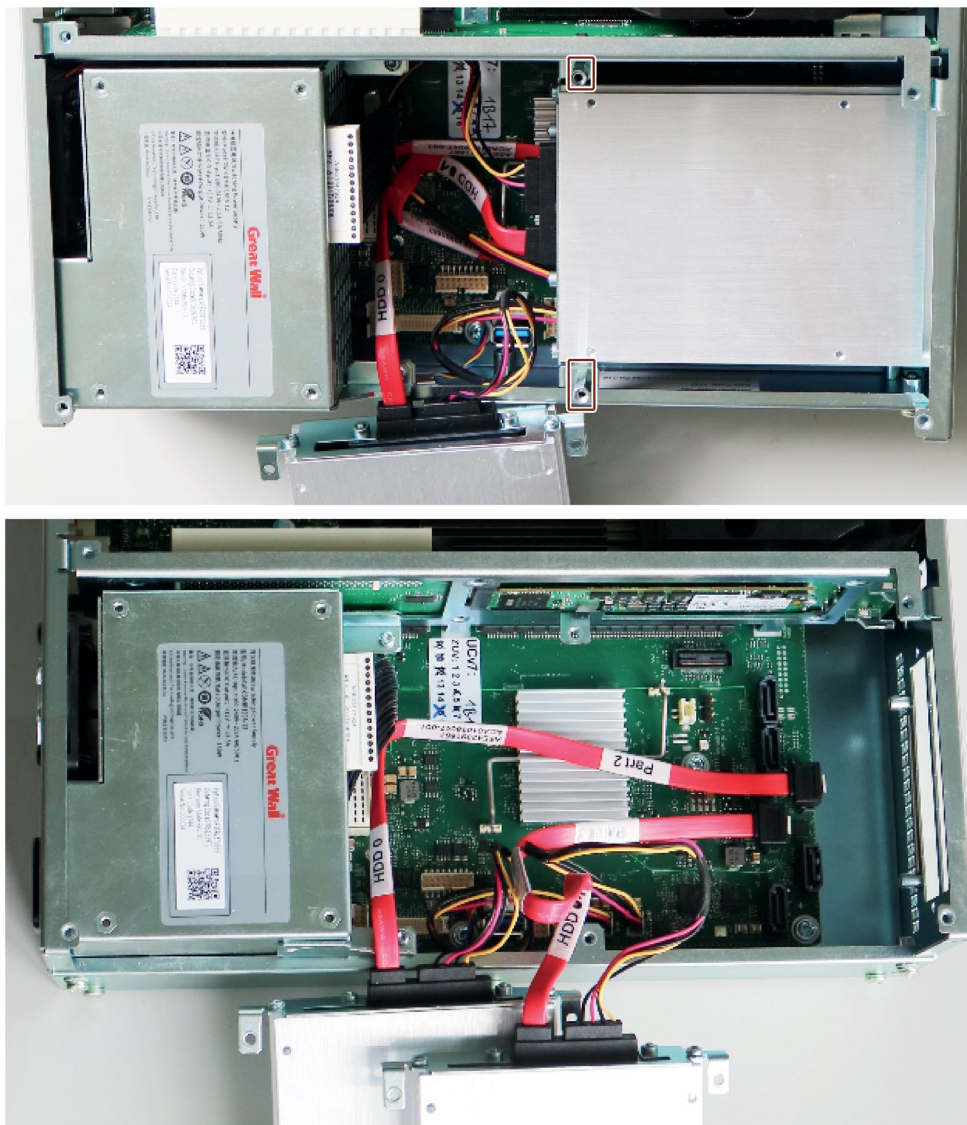


### 7.3 ハードウェアの取り外しと設置

4. バックアップバッテリーホルダを取り外します(バックアップバッテリーの交換 (ページ 105)を参照)。
5. マーク付きネジを外し、一番上のドライブベイモジュールを取り外します(ハードディスクと一緒に)。

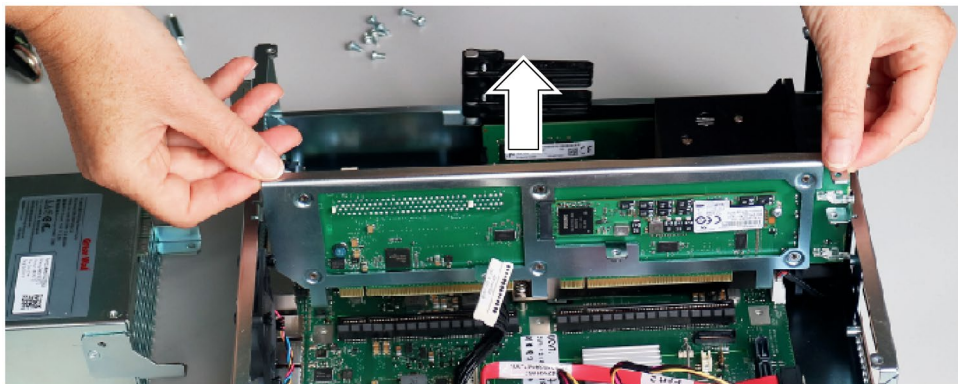


6. マーク付き六角ディスタンスポルトを外し、一番下のドライブベイモジュールも取り外します(ハードディスクと一緒に)。



### 7.3 ハードウェアの取り外しと設置

7. 電源を取り外します(電源の交換 (ページ 107)も参照)。
8. 図示されているように、マザーボードからバスボードを引き抜きます。



### 手順 - 設置

---

#### 注記

同じタイプのバスボードのみを取り付けます。

---

逆の手順を実行してください。



### 7.3.6 プロセッサの交換

#### 必要条件

- 装置を主電源から接続解除し、すべての接続ケーブルを取り外してください。
- 装置が開いた状態であること(これに関する重要な情報については、装置を開く (ページ 76)を参照)。
- メモリモジュールが取り外されています。
- エアガイドが取り外されています(「装置ファンの交換 (ページ 99)」章を参照)。
- 同一タイプのプロセッサである純正スペア部品を用意していること。

認可されたプロセッサのみ、マザーボードに設置することが許可されます。

#### 通知

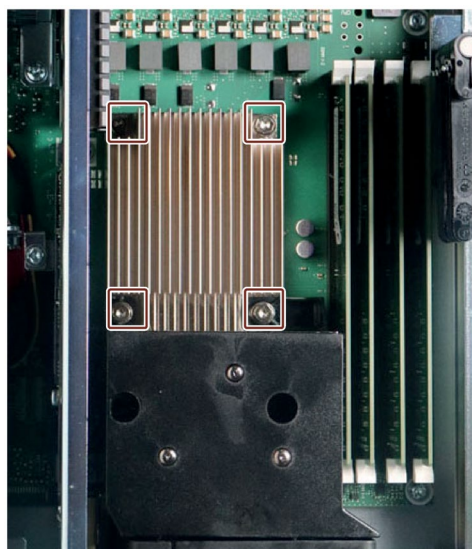
##### プロセッサへの損傷

設置されたプロセッサが許可されるよりも高いクロック周波数で動作する場合、破壊されたり、データ損失の原因となる可能性があります。

- 許可されたクロック周波数以下のクロック周波数でのみ、プロセッサを動作させてください。

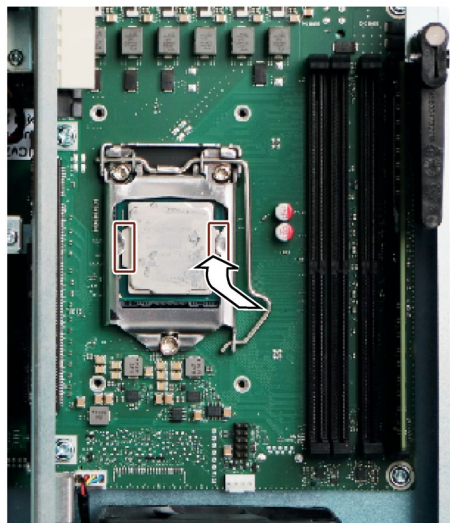
#### 手順

1. マーク付きのネジを緩め、ヒートシンクを取り外します。



### 7.3 ハードウェアの取り外しと設置

2. プロセッサベイのレバーをリリースし、完全に元に戻します。ベイは、プロセッサをリリースします。



3. 横にあるマーク付きレールをつかんで、プロセッサを取り外します。作業中にプロセッサおよびその接続部に触れないでください(一般的な安全上の注意事項 (ページ 28) の「ESD イドライン」を参照してください)。

注記:ソケットの接点スプリングは、(不適切な CPU の挿入や異物の混入などによる) 機械的損傷に非常に敏感で、それらの表面全体は、プロセッサ平面オン接点側のみに接することになります。

4. 図に示すように、ソケットに新しいプロセッサを取り付けます。

位置決めの間、プロセッサ上のハイライトされたボタンを考慮に入れるようにしてください。

5. 再び前面にレバーを傾けます。ベイがネジをカバーしていることを確認してください。
6. レバーを完全に押下げて、再度ロックします。

**通知****過度の外力によるプロセッサへの損傷**

ロック機構が動かない可能性があります。押されている間に、ロック機構が破損しています。

プロセッサが、ベイによって所定の位置に正しくロックされていません。結果として、故障が発生する可能性があります。

- 力を加え過ぎないでください。
- 再びレバーを戻して、再試行してください。

**下記も参照**

問い合わせ先 (<http://www.siemens.com/automation/partner>)

SIMATIC IPC のアフターサービス情報システム (<http://www.siemens.com/asis>)

## 7.4 オペレーティングシステム、ソフトウェアおよびドライバのインストール

### 7.4.1 オペレーティングシステムのインストール

装置と一緒に注文したオペレーティングシステムの復元または再インストールに関する情報は、詳細なオペレーティングシステムの説明で参照できます(「重要な指示および装置の操作説明書 (ページ 12)」を参照)。

### 7.4.2 ソフトウェアおよびドライバの設置

提供された USB スティックで(読み取り専用)、「マニュアルおよびドライバ」スイートを見つけ、これを使用してすべての同梱ソフトウェアおよびドライバをインストールします。

#### 手順

1. USB フラッシュドライブを接続します。
2. 「START\_DocuAndDrivers.CMD」ファイルを実行して、USB フラッシュドライブから「マニュアルおよびドライバ」スイートを起動します。
3. 希望するソフトウェアおよびドライバをインストールします。

## 7.5 ファームウェア/BIOS の設定

ファームウェア/BIOS の設定に関する情報および引渡し状態のファームウェア設定に関する情報は、「ファームウェア/BIOS 説明 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109760621>)」で参照できます。

---

#### 注記

お使いの IPC が起動に失敗した場合(例えば、BIOS 更新中のクラッシュなど)、お近く SIEMENS 担当者にお問い合わせください。

---

「BIOS リカバリ」および「ME 更新」についての情報は、「内部インターフェースのピン割り付け (ページ 152)」を参照してください。



## 7.6 データバックアップおよびパーティション変更

当社では、Windows®でデータをバックアップするために、SIMATIC IPC Image & Partition Creator ソフトウェアを推奨します。これは、バージョン 3.5.3 以降のデバイスのハードウェアをサポートします。

このソフトウェアに関する詳細情報は、「SIMATIC IPC Image & Partition Creator (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109780684/en>)」で参照できます。

「オペレーティングシステムの技術仕様 (ページ 132)」の情報も順守してください。

## 7.7 リサイクルと廃棄処分

汚染が低レベルに抑制されていることにより、これらの操作説明書で説明する装置はリサイクルできます。環境的に許容される旧型機のリサイクルや処分については、承認された電子機器スクラップ廃棄物処理センタにお問合せください。装置の廃棄はお客様の国の関連規則に従って行ってください。

## 技術仕様

### 8.1 技術仕様の適用可能性

#### 注記

次の技術仕様は、次の条件下でのみ適用されます。

- 装置が正常に運転できる状態になっていること。
- 装置が閉じた状態であること。
- I/O デバイスは、アプリケーションの該当領域の要件に適合しています (EN 61000-6-3 / IEC 61000-6-3 に準拠した妨害電波放射、EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 に準拠した高周波放射)。

### 8.2 一般的な技術仕様

「技術仕様の有効性 (ページ 118)」にある注意事項を参照してください。

商品コード	6AG4131-3....-.... (詳細については、注文文書を参照してください)
寸法	2つの拡張スロットを搭載した装置: 295 × 265 × 93 (W × H × D、mm 単位) 5つの拡張スロットを搭載した装置: 295 × 265 × 155 (W × H × D、mm 単位)
重量	2つの拡張スロットを搭載した装置: 約 5 kg 5つの拡張スロットを搭載した装置: 約 7 kg
電源電圧 AC	公称値 100 ~ 240 V AC (-15%/+10%) (広範囲)
電源電圧 DC <sup>1</sup>	公称値 24 V DC (-20%/+ 20%)、SELV <sup>1</sup>

入力電流 AC	直流電流最大 2.5 A (0.8 ms の半値時間では最大 132 A)
入力電流 DC	直流最大 8 A (50 ms の時間では最大 13 A)
供給電圧周波数	50 ~ 60 Hz (47 ~ 63 Hz)
Namur により、短期的な電圧障害	最大 20 ms (93 V ~ 264 V) (最大 10 イベント/時間、リカバリ時間最低 1 秒)
最大消費電力 AC および DC	有効電力 176 W
ノイズエミッション	< 55 dB(A) (EN ISO 7779 に準拠)
保護等級	IP 20 (IEC 60529 に準拠)
品質保証	ISO 9001 に準拠
<b>安全性</b>	
保護クラス	IEC 61140 の保護クラス I
汚染レベル	装置は、公害レベル 2 の環境に適合して設計されています。
過渡過電圧	装置は、過電圧カテゴリ II (最大 2500 V の過渡過電圧) の電源に接続するよう設計されています。
安全仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEC 61010-2-201</li> <li>• EN 61010-2-201</li> <li>• UL 61010-2-201</li> <li>• CSA C22.2 No 61010-2-201</li> </ul>

- <sup>1</sup> 装置は、IEC/EN/DIN EN/UL 61010-2-201 に準拠した、安全超低電圧(SELV)の要件に適合する 24 V DC 電源にのみ接続される必要があります。保護導体も使用される必要があります(「24 VDC 電源装置の接続 (ページ 52)」の章も参照)。

## 8.3 電流/電力要件および電源

### 8.3.1 システムコンポーネントの電流および電力要件

#### 最大電流値

表 8-1 IPC627E - 2 つの拡張スロット

構成部品	電圧							
	+3.3 V		+5 V		+12 V		-12 V	
基本装置 <sup>1</sup> 、 <sup>2</sup>	1.53 A		4.1 A		5.45 A			
1 × 2.5" SATA SSD <sup>2</sup>			0.8 A					
1 × 2.5" SATA HDD <sup>2</sup>			0.6 V					
M.2 NVMe SSD	2.24 A							
USB ポート <sup>3</sup> 、 <sup>4</sup>			2 A					
PCI/PCIe スロット <sup>4</sup> (合計)	6 A		4 A		2 A		0.1 A	
PCI スロット当り最大		6 A		4 A		0.5 A		0.1 A
PCIe スロット当り最大		3 A		-		2 A		-
個別電流(最大許容)	14 A		14 A		12.5 A		0.3 A	

<sup>1</sup> 基本的な装置には、マザーボード、プロセッサ、メモリおよび両方のファンが含まれています。

<sup>2</sup> 選択した装置設定によって異なります。

<sup>3</sup> 2 × USB3.1 タイプ C 高電流および 4 × USB3.1 低電流。

<sup>4</sup> 個別の PCI/PCIe スロットの合計電力は、25 W を超えることができません。  
USB および PCI/PCIe スロットの合計電力は、30 W を超えることができません。

表 8-2 IPC627E - 5 つの拡張スロット

構成部品	電圧							
	+3.3 V		+5 V		+12 V		-12 V	
基本装置 <sup>1, 2</sup>	1.53 A		4.1 A		5.45 A			
1 x 2.5" SATA SSD <sup>2</sup>			0.8 A					
1 x 2.5" SATA HDD <sup>2</sup>			0.6 A					
M.2 NVMe SSD	2.24 A							
USB ポート <sup>3 4</sup>			2 A					
PCI/PCIe スロット <sup>4</sup> (合計)	10 A		6 A		2 A		0.1 A	
PCI スロット当り最大		6 A		4 A		0.5 A		0.1 A
PCIe スロット当り最大		3 A		-		2 A		-
個別電流(最大許容)	14 A		14 A		12.5 A		0.3 A	

<sup>1</sup> 基本的な装置には、マザーボード、プロセッサ、メモリ、両方のファン、CF が含まれています。

<sup>2</sup> 選択した装置設定によって異なります。

<sup>3</sup> 2 x USB3.1 タイプ C 高電流および 4 x USB3.1 低電流。

<sup>4</sup> 個別の PCI/PCIe スロットの合計電力は、25 W を超えることができません。  
USB および PCI/PCIe スロットの合計電力は、50 W を超えることができません。

## 8.3 電流/電力要件および電源

## 公称電力値

表 8-3 IPC627E - 2 つの拡張スロット

構成部品	消費電流 230 V AC	消費電流 24 V DC	消費電力 効率 0.85
基本装置	0.39 A	3.75 A	90 W
1 × 2.5" SATA SSD	0.03 A	0.29 A	7 W
1 × M.2 NVMe SSD	0.03 A	0.25 A	6 W
1 × 2.5" SATA HDD	0.01 A	0.13 A	3 W
USB ポート	最大 0.06 A	最大 0.54 A	最大 13 W
PCI/PCIe スロット	最大 0.16 A	最大 1.54 A	最大 37 W

表 8-4 IPC627 - 5 つの拡張スロット

構成部品	消費電流 230 V AC	消費電流 24 V DC	消費電力 効率 0.85
基本装置	0.30 A	2.92 A	70 W
1 × 2.5" SATA SSD	0.03 A	0.29 A	7 W
1 × M.2 NVMe SSD	0.03 A	0.25 A	6 W
1 × 2.5" SATA HDD	0.01 A	0.13 A	3 W
USB ポート	最大 0.06 A	最大 0.54 A	最大 13 W
PCI/PCIe スロット	最大 0.26 A	最大 2.46 A	最大 59 W

## 8.3.2 技術仕様: AC 電源(AC)

保護等級	IP20 (取り付け状態時)
保護クラス	VDE 0106

## 注記

電源には、EMC ガイドラインに適合する有効な PFC (力率補正)回路が組み込まれています。

無停電 AC 電源システム(UPS)は、アクティブ PFC 搭載の SIMATIC PC と併用したときに、標準モードおよびバッファリングされたモードで正弦波の出力電圧を供給する必要があります。

UPS の特性については、標準の EN 50091-3 および IEC 62040-3 に記載、分類されています。標準モードおよびバッファリングされたモードで正弦波の出力電圧を持つ装置は、「VFI-SS-....」または「VI-SS-....」の分類で識別されます。

電源の特性	AC 電源
入力データ	
電圧	公称値 100 ~ 240 V AC (-15%/+10%)、広範囲
周波数	公称値 50 ~ 60 Hz (最小 47 Hz ~ 最大 63 Hz)、正弦波
直流	最大 2.5 A
スタート電流(負荷に依存)	0.8 ms の半値時間では最大 132 A
• $I^2t$ 値:	最大 9.5 A <sup>2</sup> s
有効電力	176 W
皮相電力	190 VA
出力データ	
電圧	+12 V/12.5 A
二次出力電力	最大 150 W

## 8.3 電流/電力要件および電源

## 8.3.3 技術仕様: DC 電源(DC)

保護等級	IP20 (取り付け状態時)
保護クラス	VDE 0106

電源の特性	DC 電源
入力データ	
電圧	公称値 24 V DC (-20%/+20%)、SELV、絶縁
直流	最大 8 A
スタート電流(負荷に依存)	50 ms の時間では最大 13 A
• $I^2t$ 値:	最大 3.5 A <sup>2</sup> s
有効電力	176 W
出力データ	
電圧	+12 V/12.5 A
二次出力電力	最大 150 W



## 8.4 Electromagnetic compatibility (電磁環境両立性)

「技術仕様の適用可能性 (ページ 118)」にある注意事項を参照してください。

妨害電波放射	EN 61000-6-3、EN 61000-6-4、CAN/CSA-CISPR 32 クラス B; KN32、FCC クラス A
耐干渉性	EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、KN 35
電源ケーブルの耐干渉性	± 2 kV (IEC 61000-4-4 に準拠、バースト) ± 1 kV (IEC 61000-4-5 に準拠、対称サージ) ± 2 kV (IEC 61000-4-5 に準拠、非対称サージ)
信号線の耐ノイズ性	± 1 kV、IEC 61000-4-4 に準拠、バースト、長さ 30 m 未満 ± 2 kV、IEC 61000-4-4 に準拠、バースト、長さ 30 m 超 ± 2 kV、IEC 61000-4-5 に準拠、サージ、長さ 30 m 超
静電放電に対する耐性	± 6 kV 接触放電(IEC 61000-4-2 に準拠) ± 8 kV 空中放電(IEC 61000-4-2 に準拠)
無線外乱に対する耐性	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 V/m、80 MHz ~ 2.7 GHz、80% AM (IEC 61000-4-3 に準拠)</li> <li>3 V/m、2.7 ~ 6 GHz、80% AM (IEC 61000-4-3 に準拠)</li> <li>10 V、10 KHz ~ 80 MHz、80% AM (IEC 61000-4-6 に準拠)</li> </ul>
磁場に対する耐性	100 A/m、50 Hz/60 Hz (IEC 61000-4-8 に準拠)

## 8.5 周辺環境

「技術仕様の有効性 (ページ 118)」にある注意事項を参照してください。

周囲の気候条件	
温度 - 動作時 *2	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14 に従ってテスト済み + 0 °C ~ + 55 °C (USB および PCI/PCIe 拡張の許容合計電力を遵守。表「USB および PCI/PCIe 拡張の許容合計電力」を参照。)
- 保管/運搬時	- 20°C ~ +60°C
- 変化率	動作時最高 10°C/h、保管時 20°C/h、結露なし
相対湿度 - 動作時	IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-30 に従って試験済み 温度 30 °C、相対湿度 85%、 許容範囲: 0 ~ 31 °C: 5 ~ 80%、55 °C では 5 ~ 25% で直線的に減少
- 保管/運搬時	温度 25 °C ~ 55 °C、相対湿度 95%
大気圧 - 動作時	1080 ~ 795 hPa (-1000 ~ 2000 m の海拔高度に相当)
- 保管/運搬時	1080 ~ 660 hPa (-1000 ~ 3500 m の海拔高度に相当)
機械的周囲条件	
振動 - 動作時 *1 - 保管時/輸送時	DIN IEC 60068-2-6 に従って試験済み 10 ~ 58 Hz: 0.075 mm、58 ~ 500 Hz: 9.8 m/s <sup>2</sup> 5 ~ 9 Hz: 3.5 mm、9 ~ 500 Hz: 9.8 m/s <sup>2</sup>
耐衝撃性 - 動作時 - 保管/輸送時	IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-29 に従って試験済み 半正弦波 50 m/s <sup>2</sup> 、30 ms、 半正弦波 250 m/s <sup>2</sup> 、6 ms

\*1 垂直取付キット設置制限

振動: 10 ~ 58 Hz: 0.0375 mm / 58 ~ 500 Hz: 4.9 m/s<sup>2</sup>

耐衝撃性: 25 m/s<sup>2</sup>、30 ms

\*2 HDD を使用した動作への制限:

ここで、下限温度は + 5 °C です。

## USB および PCI/PCIe 拡張の許容合計電力

USB および PCI/PCIe 拡張の許容合計電力				
	BIOS セットアップ設定	最大周囲温度		
	メニュー:[詳細 パワー&パフォーマンス]	最大 45 °C	最大 50 °C	最大 55 °C
IPC627E、2 スロット付き	初期設定(最大特性)	30 W	20 W	10 W
IPC627E、5 スロット付き	初期設定 (バランス)	50 W	40 W	30 W
IPC627E、5 スロット付き	設定(最大特性)	30 W	20 W	10 W

## 8.6 ドライブの技術仕様

「技術仕様の適用可能性 (ページ 118)」にある注意事項を参照してください。

HDD	2.5" SATA HDD、 $\geq 320$ GB
SSD	2.5" SATA SSD、 $\geq 480$ GB 標準 M.2 NVMe SSD 480 GB、形状係数 22 mm x 80 mm、タイプ M

## 8.7 マザーボードの技術仕様

「技術仕様の適用可能性 (ページ 118)」にある注意事項を参照してください。

チップセット	Intel C246
プロセッサ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® Celeron® G4900 2 コア/2 スレッド、3.1 GHz、2 MB キャッシュ、VT</li> <li>Intel® Core™ i3-8100 4 コア/4 スレッド、3.6 GHz、6 MB キャッシュ、VT</li> <li>Intel® Core™ i7-8700 6 コア/12 スレッド、3.2 (4.6) GHz、12 MB キャッシュ、VT、iAMT</li> </ul>
メインメモリ	4 × 最大 64 GB、DDR4 SDRAM、 機能については、注文文書を参照してください
バッファメモリ	512 KB NVRAM
拡張スロット IPC627E	バージョン <ul style="list-style-type: none"> <li>2 × 拡張スロット</li> </ul> または <ul style="list-style-type: none"> <li>5 × 拡張スロット</li> </ul>
PCI スロットの最大帯域幅	Rev. 2.3:133 Mbps
PCI スロットの最大帯域幅	Rev. 3.0:8 GT/s (985 Mbps)レーン当り帯域幅
スロットごとの最大許容損失電力	合計消費電力(全電圧)が 25 W を超えない。

## 拡張カードスロット

拡張カードスロット IPC627E、2 つの拡張カードスロット (バスモジュール 2 × PCI)	
スロット 1	PCI:仕様 Rev. 2.3、長さ:最大 185 mm
スロット 2	PCI:仕様 Rev. 2.3、長さ:最大 185 mm
拡張カードスロット IPC627E、2 つの拡張カードスロット (バスモジュール 1 × PCI および 1 × PCIe (x16))	
スロット 1	PCI:仕様 Rev. 2.3、長さ:最大 185 mm
スロット 2	PCIe x16:仕様 Rev. 3.0、長さ:最大 185 mm
拡張カードスロット IPC627E、2 つの拡張カードスロット (バスモジュール 2 × PCIe (x16、x4))	
スロット 1	PCIe x4:仕様 Rev. 3.0、長さ:最大 185 mm
スロット 2	PCIe x16:仕様 Rev. 3.0、長さ:最大 185 mm
拡張カードスロット IPC627E、5 つの拡張カードスロット (バスモジュール 3 × PCIe (x1)、1 × PCIe (x4)および 1 × PCIe (x16))	
スロット 1	PCIe x1:仕様 Rev. 3.0、長さ:最大 240 mm
スロット 2	PCIe x1:仕様 Rev. 3.0、長さ:最大 240 mm
スロット 3	PCIe x1:仕様 Rev. 3.0、長さ:最大 185 mm
スロット 4	PCIe x4:仕様 Rev. 3.0、長さ:最大 185 mm
スロット 5	PCIe x16:仕様 Rev. 3.0、長さ:最大 185 mm
拡張カードスロット IPC627E、5 つの拡張カードスロット (バスモジュール 3 × PCI、1 × PCIe (x4)および 1 × PCIe (x16))	
スロット 1	PCI 仕様 Rev. 2.3、長さ:最大 240 mm
スロット 2	PCI 仕様 Rev. 2.3、長さ:最大 240 mm
スロット 3	PCI 仕様 Rev. 2.3、長さ:最大 185 mm
スロット 4	PCIe x4:仕様 Rev. 3.0、長さ:最大 185 mm
スロット 5	PCIe x16:仕様 Rev. 3.0、長さ:最大 185 mm

## 8.8 グラフィックの技術仕様

「技術仕様の適用可能性 (ページ 118)」にある注意事項を参照してください。

グラフィックコントローラ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Core i7: Intel® UHD Graphics 630</li> <li>Core i3: Intel® UHD Graphics 630</li> <li>Celeron: Intel® UHD Graphics 610</li> </ul>
グラフィックメモリ	32 - 4 GB 共有メモリ
解像度/周波数/色	DVI: 640 × 480 ~ 1920 × 1200 / 80 Hz / 24 ビット DisplayPort: 最大 3840 × 2160 / 130 Hz / 30 ビット

## 8.9 インターフェースの技術仕様

「技術仕様の適用可能性 (ページ 118)」の情報を順守し、純正の I/O 接続のみを使用してください。

DisplayPort	2 x DisplayPort モニタの接続
DVI-D	DVI モニタの接続、アダプタケーブル(オプション)で VGA モニタも接続可能
キーボード	USB サポート
マウス	USB サポート
USB	4 x USB 3.1、タイプ A、高電流、下位互換性あり
	2 x USB 3.1、タイプ C、高電流、下位互換性あり: <ul style="list-style-type: none"> <li>ケーブル長が最大 3 m の USB デバイスの場合 ケーブルの減衰および接続の最大データ速度によります。<sup>4</sup></li> </ul>
	2 x USB、スロットブラケット(オプション): <ul style="list-style-type: none"> <li>2 x USB 2.0 タイプ A、USB1.1 および 2.0 デバイス用、ケーブル長最大 3 m。<sup>5</sup></li> <li>2 スロット付き、スロット 2 に取り付け</li> <li>5 スロット付き、スロット 5 に取り付け</li> </ul>

Ethernet <sup>1</sup>	3 × Ethernet インターフェース(RJ45)、10/100/1000 Mbps <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 × Ethernet 1: Intel® Jacksonville i219-LM; AMT 互換<sup>2, 3</sup></li> <li>• 2 × Ethernet 2、3: Intel® Springville i210-AT</li> </ul>
	ウェイクオン LAN、リモート起動および次のチーミングモードがサポートされています: <ul style="list-style-type: none"> <li>• アダプタフォールトトレランス(AFT)</li> <li>• アダプティブロードバランシング(ALB)</li> <li>• IEEE 802.3 およびダイナミックリンクアグリゲーション(DLA)</li> <li>• スタティックリンクアグリゲーション(SLA)</li> <li>• スイッチフォールトトレランス(SFT)</li> </ul>
COM1	RS232、最大 115 kbps、9 ピン SUB-D、オス
拡張カード用の空きスロット (マザーボード (ページ 149)を参照)	2 つおよび 5 つの PCI(e)カードを備えたバージョン

<sup>1</sup> 一意に表記するために、筐体の Ethernet ポートに番号が付いています。オペレーティングシステムによる番号は異なる場合があります。

<sup>2</sup> AMT とのチーミングなし。

<sup>3</sup> AMT を使用する場合は、インターフェース X1P1 はリモート保守に接続するために使用する必要があります。

<sup>4</sup> 接続対象の I/O 装置のオリジナル接続テクノロジーを使用します。アダプタまたは拡張機能はありません。

<sup>5</sup> さらに長いケーブル長の場合、EMC 要件に準拠するために適切な措置を講じる必要があります。

## 8.10 オペレーティングシステムの技術仕様

注文した装置設定に基づいて、装置は、次のインストール済みオペレーティングシステムのいずれかがありまたはなしで装備されます。

- Microsoft® Windows® 10 Enterprise 2016 LTSC、64 ビット、マルチ言語\*
- Microsoft® Windows® 10 Enterprise 2019 LTSC、64 ビット、多言語\*

\* マルチ言語ユーザーインターフェース(MUI):5 言語(英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語)

注文した Microsoft® Windows® オペレーティングシステムに関する情報は次で参照できます。

装置を操作するための重要な指示およびマニュアル (ページ 12)

### 引渡し状態のブートモードおよびパーティション

#### Windows® 10 の引渡し状態

Windows® 10 は、引渡し状態では、UEFI モードで起動されます。

次の表は、GPT モードの、200 GB 以上のディスクのパーティションを一覧表示しています。

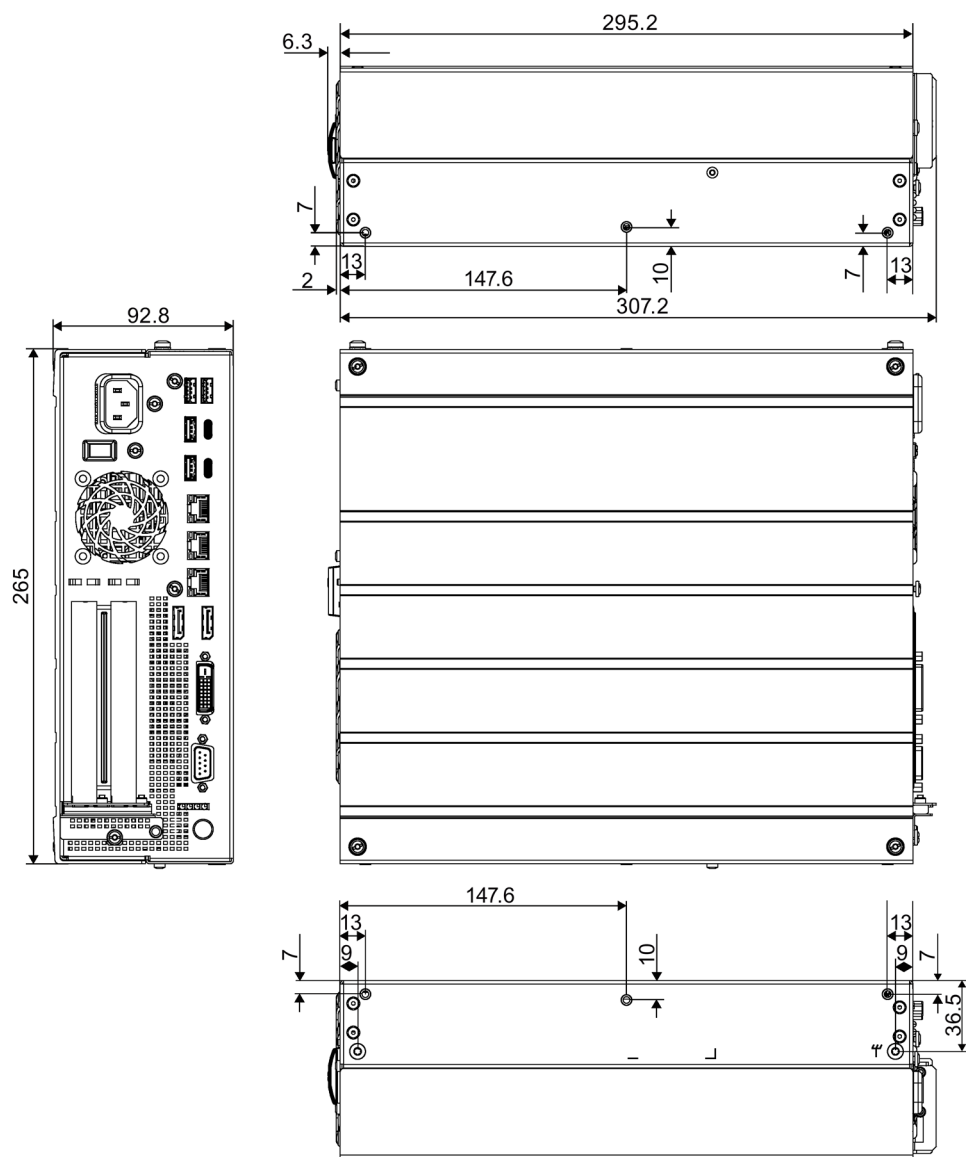
パーティション	名称	サイズ	ファイルシステム
第 1	Boot	260 MB	FAT32
第 2	MSR	128 MB	なし
第 3	System	160 GB	NTFS (圧縮)
第 4	WinRE	500 MB	NTFS (圧縮)
第 5	Data	残り	NTFS (圧縮)



## 寸法図

## 9.1 SIMATIC IPC627E の寸法図(2 つの拡張スロット)

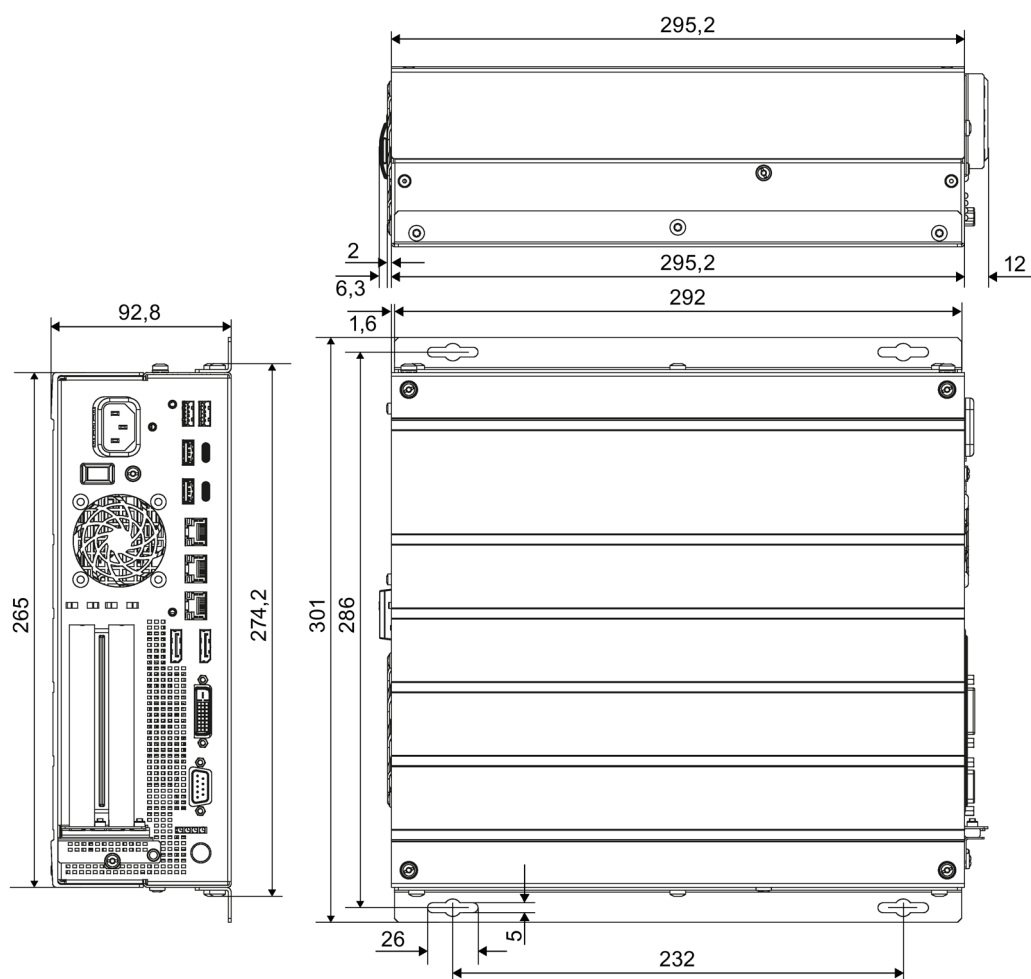
壁取り付けレールを使用しない取り付けの寸法図



すべての寸法は mm 単位です

9.1 SIMATIC IPC627E の寸法図(2つの拡張スロット)

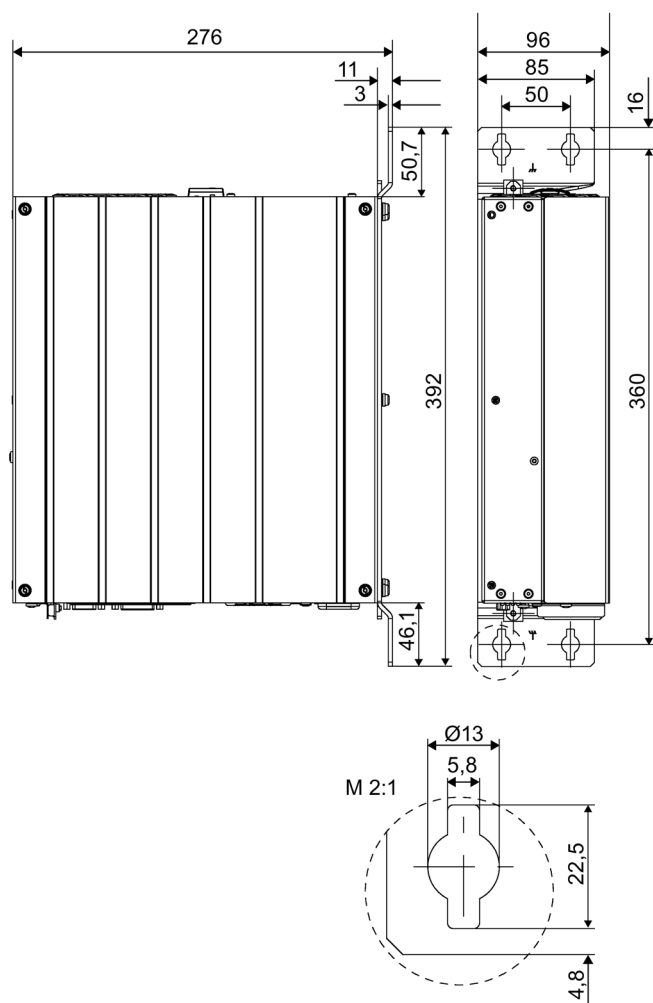
壁取り付けレールを使用した取り付けの寸法図



すべての寸法は mm 単位です

9.1 SIMATIC IPC627E の寸法図(2つの拡張スロット)

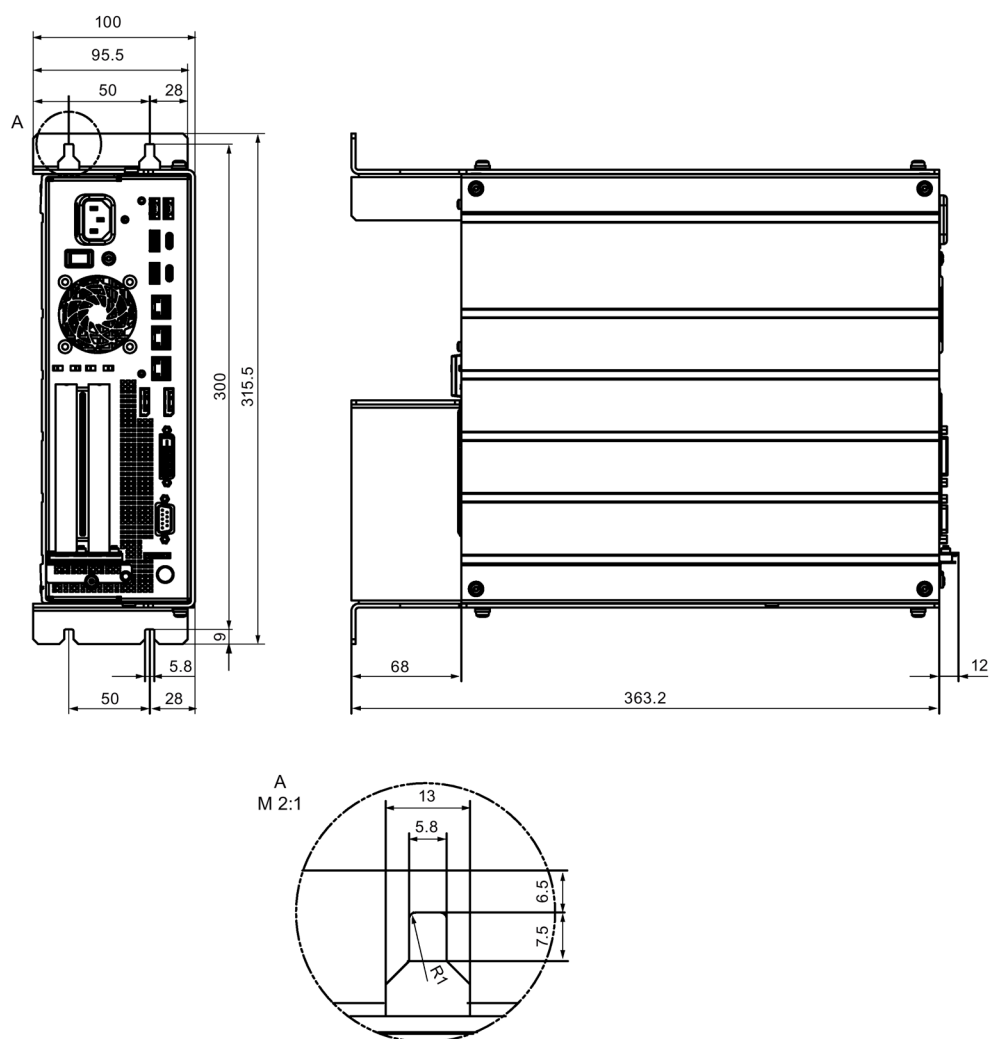
垂直取付キットを使用した取り付けの寸法図



すべての寸法は mm 単位です

9.1 SIMATIC IPC627E の寸法図(2つの拡張スロット)

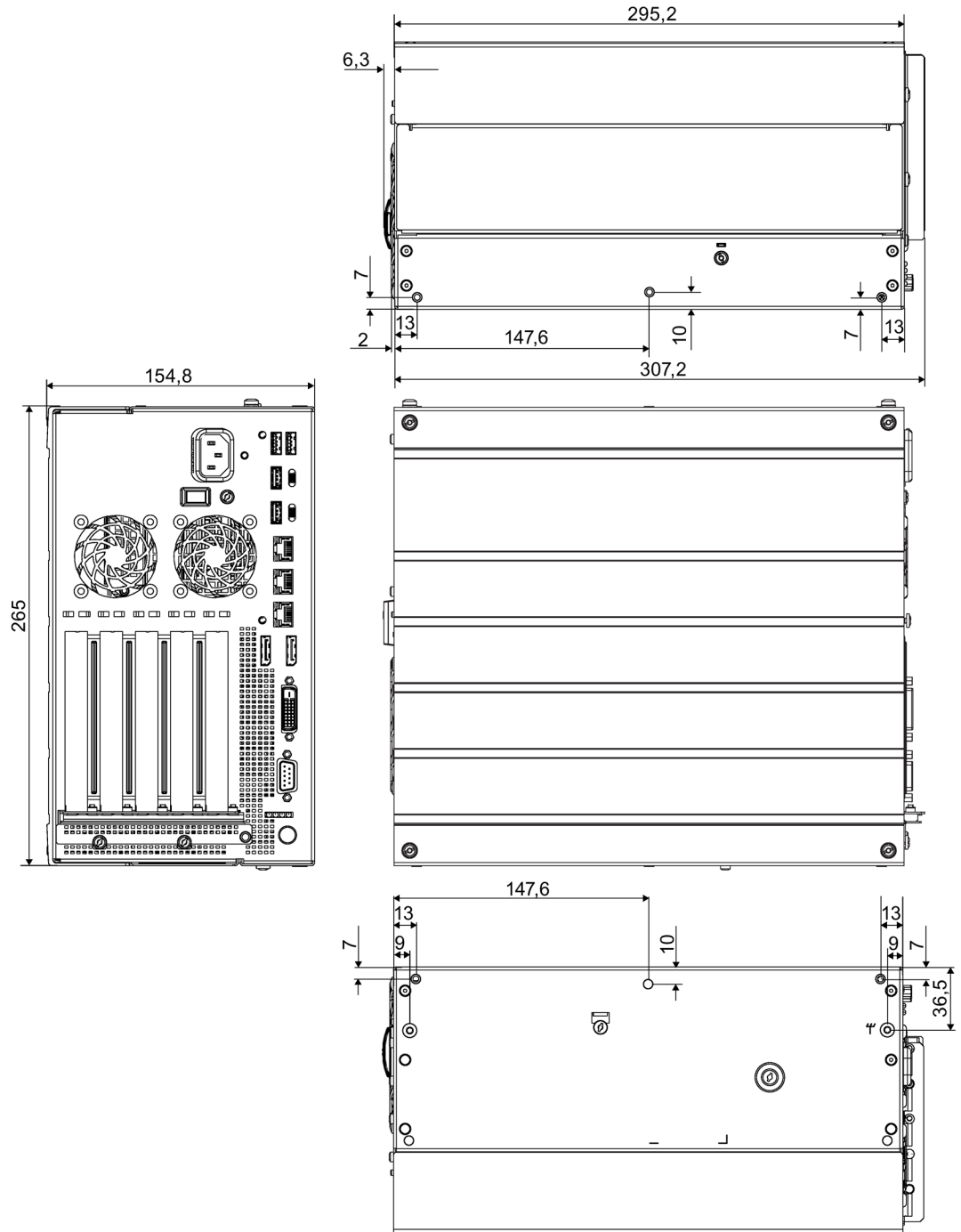
前方からアクセスする PC ポートの垂直取付キットによる取り付けの場合の寸法図



すべての寸法は mm 単位です

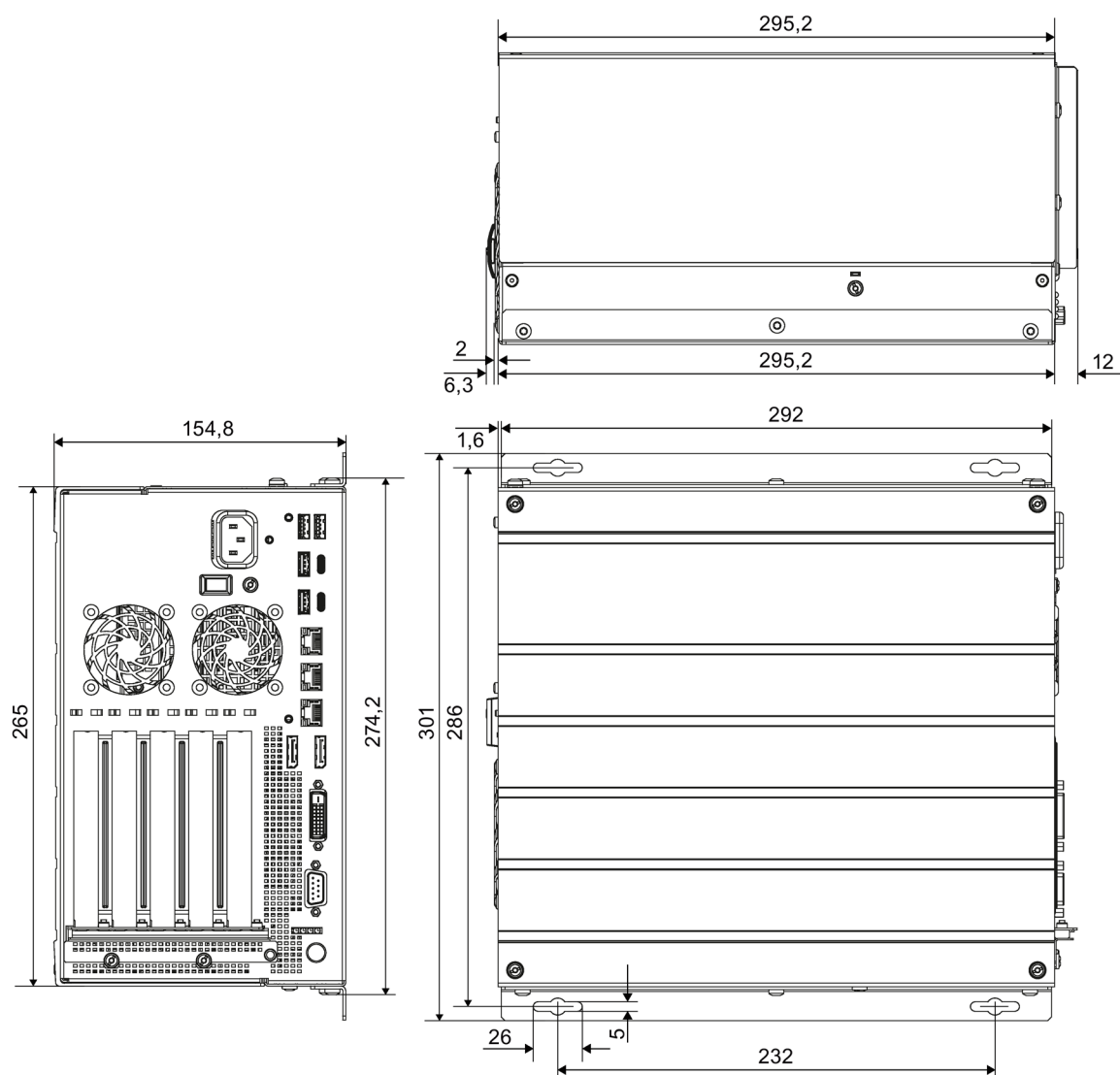
## 9.2 SIMATIC IPC627E の寸法図(5 つの拡張スロット)

壁取り付けレールを使用しない取り付けの寸法図



すべての寸法は mm 単位です

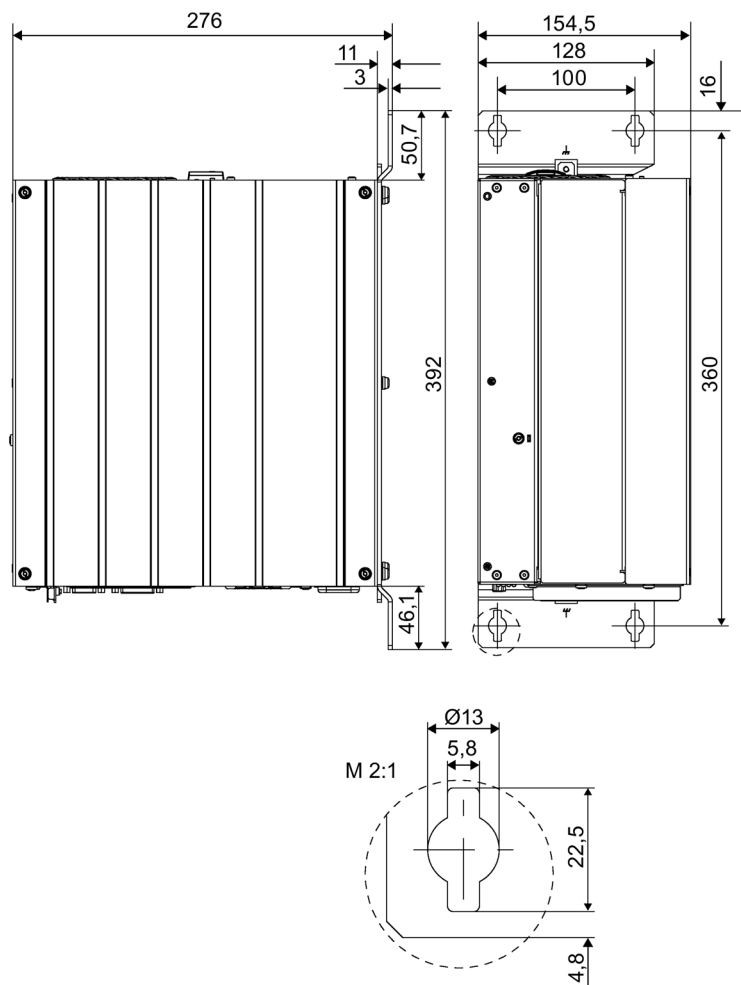
壁取り付けレールを使用した取り付けの寸法図



すべての寸法は mm 単位です

9.2 SIMATIC IPC627E の寸法図(5つの拡張スロット)

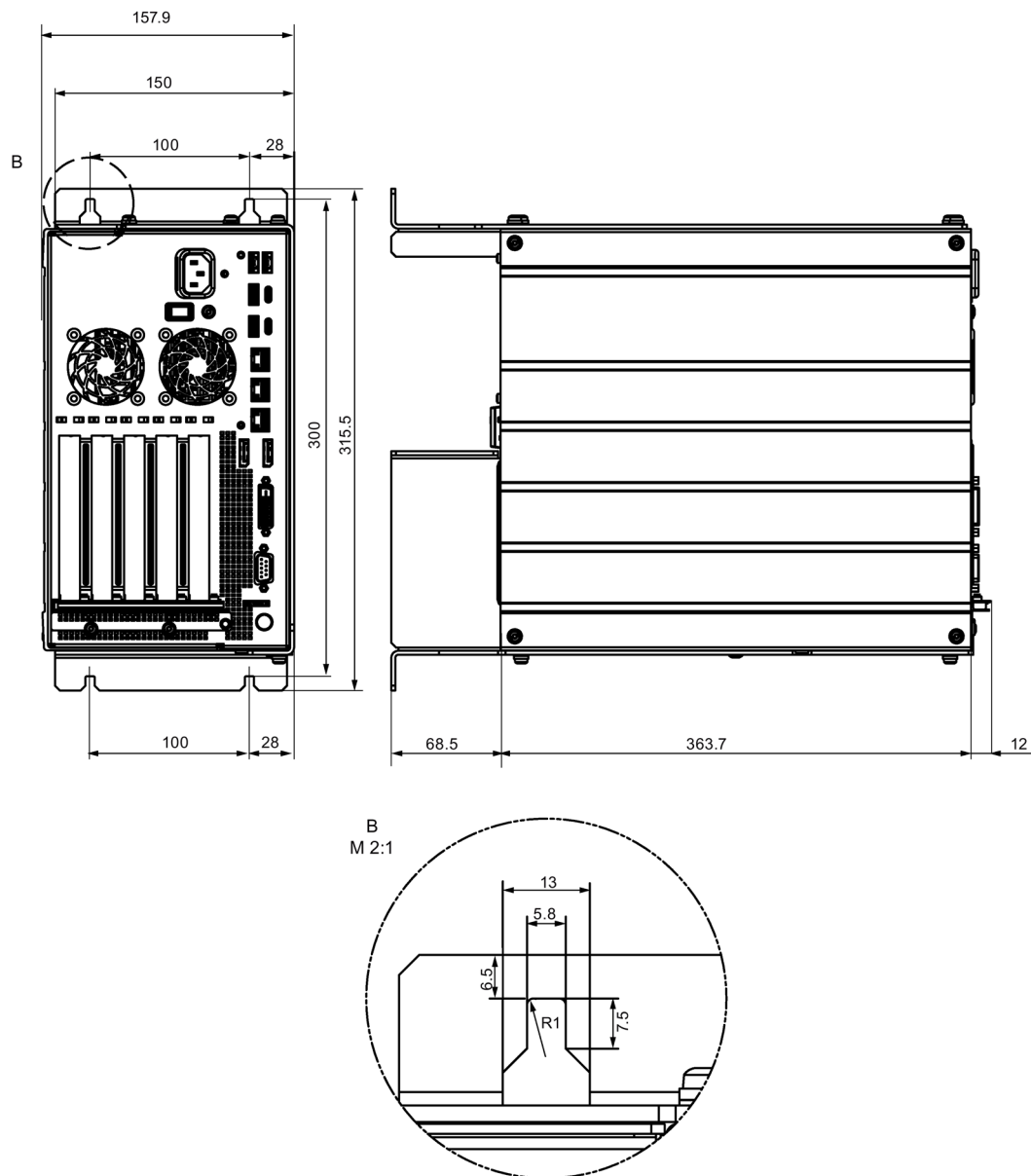
垂直取付キットを使用した取り付けの寸法図



すべての寸法は mm 単位です

9.2 SIMATIC IPC627E の寸法図(5つの拡張スロット)

前方からアクセスする PC ポートの垂直取付キットによる取り付けの場合の寸法図

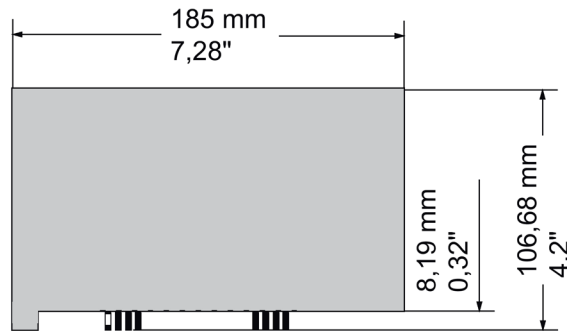


すべての寸法は mm 単位です

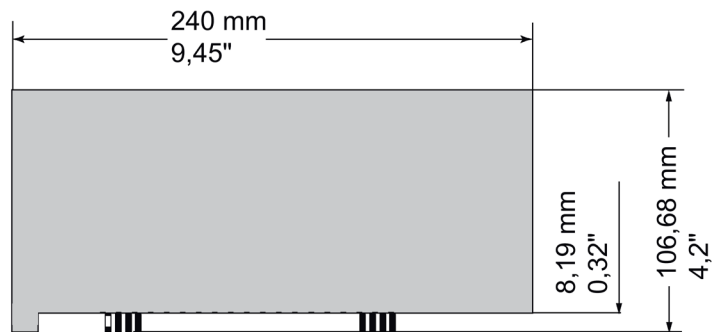


## 9.3 拡張カードの寸法図

ショート PCI または PCIe 拡張カード



長尺 PCI または PCIe 拡張カード



## 10.1

## CE マーキング



デバイスは、以下の指令の一般必要条件と安全関連の必要条件に対応しています。また、オートメーションシステムは、欧州連合の公報で公開された統一欧州標準(EN)にも準拠しています。

- 2014/30/EU「電磁環境両立性指令」(EMC 指令)

装置は、CE マークに対応する次の適用分野向けに設計されています。

適用範囲	要件	
	妨害電波放射	耐干渉性
工業用	EN 61000-6-4	EN 61000-6-2
住宅、商業、軽工業地域	EN 61000-6-3	EN 61000-6-1
装置は、EN 61000-3-2 (過渡電流)および EN 61000-3-3 (電圧変動とフリッカ)に準拠しています。 <sup>1)</sup>		

- 2014/35/EU「特定の制限された電圧値内で使用される電気装置」(低電圧指令)<sup>1)</sup>

この規格への適合は、IEC/EN 61010-2-201 に従って確認されています。

- 2011/65/EU「電気電子機器中の特定有害物質の使用の制限」(RoHS 指令)

<sup>1)</sup> AC 電圧供給を使用する装置に適用

## EC 適合性宣言

関連する適合性宣言は、インターネット上の次のアドレスを参照してください。認証 Box PC (<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10805671/134200>)

## 10.2 DIN ISO9001 認証とソフトウェアライセンス契約

### ISO 9001 認証

全体的な製品作成システム(開発、製造、販売)のための Siemens 社品質管理システムは、ISO 9001 の要件を満たしています。

これは DQS (ドイツ品質保証機構)により認定されています。

### ソフトウェア使用許諾契約

装置にソフトウェアが事前インストール済みで供給されている場合、対応するライセンス契約に従わなければなりません。

## 10.3 UL 認可



装置には次の認可を取得できます。

- Underwriters Laboratories (UL)。規格 UL 61010-2-201 第 2 版、ファイル E85972 (PROG.CNTRLR.)に準拠
- カナダ国家規格 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 第 2 版

## 10.4 FCC (USA)

米国	
Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement	This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
Shielded Cables	Shielded cables must be used with this equipment to maintain compliance with FCC regulations.
Modifications	Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.
Conditions of Operations	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### 供給者適合宣言の責任者

Siemens Industry, Inc.

Digital Factory - Factory Automation

5300 Triangle Parkway, Suite 100

Norcross, GA 30092

米国

mailto:amps.automation@siemens.com ([mailto: amps.automation@siemens.com](mailto:amps.automation@siemens.com))

## 10.5 カナダ

カナダ	
カナダの注意事項	This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Avis Canadien	Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## 10.6 オーストラリア/ニュージーランド

### オーストラリア/ニュージーランド



この製品は標準 EN 61000-6-3 『一般規格 - 住宅、商業および軽工業環境に対する排出基準』の要件を満たしています。

This product meets the requirements of the standard EN 61000-6-3 Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments.

## 10.7 ユーラシア関税同盟 EAC

### ユーラシア関税同盟の識別情報



- EAC (Eurasian Conformity)
- 関税同盟の技術規則(TR CU)に準拠する適合性宣言

## 10.8 韓国

### 韓国



この製品は、韓国認定の要件に適合しています。

This product satisfies the requirement of the Korean Certification (KC Mark).

이 기기는 업무용(A 급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

## 10.9

## BSMI (台湾)



この製品は、CNS15936、CNS15598-1 の一般規格の要件を満たしています。

この製品は、CNS15936、CNS15598-1 の一般規格の要件を満たしています。



警告

警告

為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。

## 限用物質含有情況標示聲明

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
硬碟	—	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %”及“超出 0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 電池和蓄電池



## 警告

- 置換可能影響安全防護的錯誤型式的電池（例：在某些鋰電池類型的情形下）；
- 電池丟入火焰或烤箱中，或將電池作可能導致爆炸的機械擠壓或切割；
- 電池置於可能導致爆炸或可燃性液體或氣體洩漏的高溫環境中；且
- 電池承受可能導致爆炸或可燃性液體或氣體洩漏的極度低氣壓。

**Responsible party for Supplier's Declaration of Conformity / 供應商符合性聲明的責任方**

西門子股份有限公司

臺北市 11503 南港區園區街 3 號 8 樓

電子郵件信箱：Adscs.taiwan@siemens.com ([Adscs.taiwan@siemens.com](mailto:Adscs.taiwan@siemens.com))

## 10.10 海洋承認

この装置には、次の海洋に関する承認があります:

- ABS American Bureau of Shipping (米国)
- BV Bureau Vertias (フランス)
- CCS China Classification Society (中国)
- Class NK Nippon Kaiji Kyokai (日本)
- DNV Det Norske Veritas (ノルウェー/ドイツ)
- KR Korean Register of Shipping (韓国)
- LRS Lloyds Register (英国)

認証は、受け入れ後にご覧いただけます:

SIMATIC IPC627E 証明書

(<https://support.industry.siemens.com/cs/products?dtp=Certificate&ct=446&mfn=ps&pniid=25385&lc=en-WW>)

---

### 注記

対応する海洋証明書に名前が付けられている装置のみが海洋承認を受けています。

---

### 注記

デッキおよびブリッジでの取り付けのための EMC 要件。

海洋証明書で指定されたフィルタを使用することで、この装置は、デッキおよびブリッジでの取り付けのための EMC 要件を満たします。

---

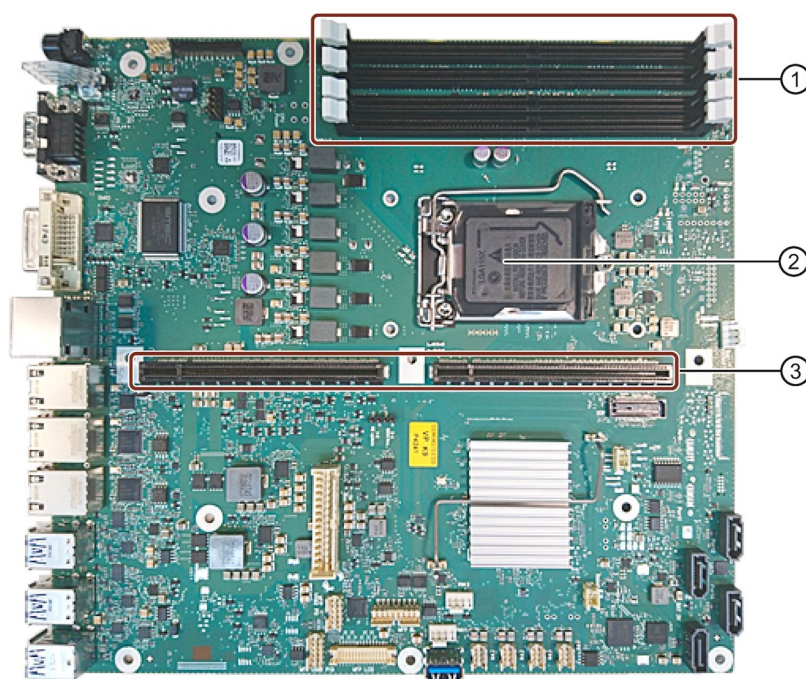


## ハードウェアの説明

### A.1 マザーボード

#### A.1.1 マザーボードのレイアウト

マザーボードは、これらの主なコンポーネントで構成されています。プロセッサおよびチップセット、メモリモジュール用のスロット 4 個、内部および外部インターフェース、フラッシュ BIOS。

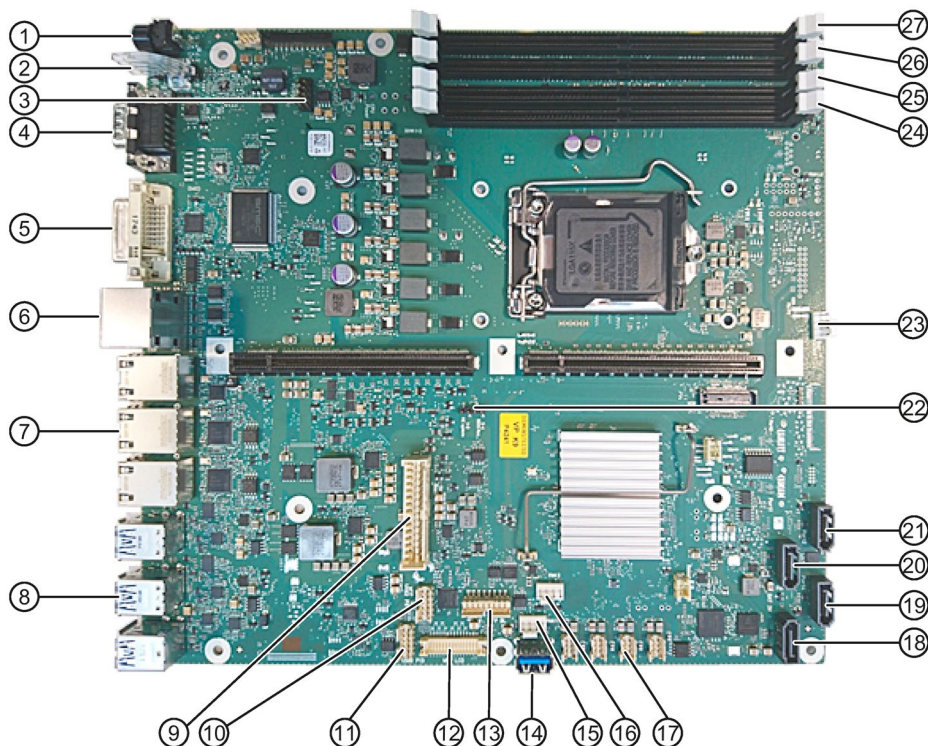


- ①      メモリモジュール用スロット
- ②      プロセッサ
- ③      バスボード用スロット

#### マザーボードの技術的な特徴

マザーボードの技術的な特徴は、「マザーボードの技術仕様 (ページ 128)」で参照できます。

## A.1.2 マザーボードのインターフェース位置



- |                       |                                      |  |
|-----------------------|--------------------------------------|--|
| (1) 電源ボタン             | (9) 電源(X800)                         | (19) SATA 2 (ポート 4)<br>(X525)、<br>IPC627E-5 のみ |
| (2) ステータス LED         | (10) USB 2.0 (X15)、<br>IPC677E のみ    | (20) SATA 1 (ポート 3)<br>(X523)                  |
| (3) 2 x USB 2.0 (X13) | (11) USB 2.0 (X17)、<br>IPC677E のみ    | (21) SATA 0 (ポート 2)<br>(X526)                  |
| (4) COM1 (X30)        | (12) LVDS (X9)、IPC677E<br>のみ         | (22) BIOS リカバリ<br>(X594)                       |
| (5) DVI (X70)         | (13) バックライト<br>(X4007)、IPC677E<br>のみ | (23) CPU ファン<br>(X513)                         |

(6)	2 x DPP (X71/X72)	(14)	1 x USB 2.0 (X562)	(24)	RAM DIMM1-2 (X190)
(7)	LAN 1 (X1 P1)	(15)	HDD ファン (X511)、IPC627E-5 のみ	(25)	RAM DIMM1-1 (X19)
	LAN 2 (X2 P1)	(16)	PS ファン(X52)	(26)	RAM DIMM2-2 (X200)
	LAN 3 (X3 P1)	(17)	4x SATA-SV (X516- X519)	(27)	RAM DIMM2-1 (X20)
(8)	USB 3.1 (X60- X65) 4 x タイプ A、2 x タイプ C	(18)	SATA 3 (ポート 5) (X522)、 IPC627E-5 のみ		

## A.2 内部インターフェース

### A.2.1 内部インターフェースのピン割り付け

インターフェース	位置	説明
メモリ	内部	4 × DIMM ソケット、64 ビット
バス拡張	内部	バス拡張用ソケット、PCI バス信号が割り付け
電源	内部	電源用 20 ピンコネクタプラグ
BIOS リカバリ	内部	ジャンパ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ピン 2～3 のジャンパ:デフォルト</li> <li>• BIOS リカバリ用ピン 3～4 への再プラグ接続*</li> <li>• ME 更新用ピン 1～2 への再プラグ接続*</li> </ul> * これには特殊 USB スティックが必要です(納品範囲には含まれていません。お近くの SIEMENS 代理店にお問い合わせください)
シリアル ATA	内部	シリアル ATA、最大 1～4 台のドライブが稼働可能
PS シリアル ATA の接続	内部	シリアル ATA の電源
PS ファン用接続	内部	CPU 冷却ファン用電源、4 ピン、オスコネクタ(USB1 P1/2)
冷却ファン用接続	内部	冷却ファン用電源、4 ピンオスコネクタ
USB ポート	内部	USB ポート 6 および 7、10 ピンオスコネクタ USB 2.0 スロットアダプタ経由(オプション)
USB ポート	内部	USB ポート 9、直立 USB ソケット(USB3 P7)
予備 HDD	内部	LED 表示

### A.2.2 装置用冷却ファン(X512)

ピン	名称	意味
1	GND	接地
2	+12 V	切替電源
3	CPU FAN_CLK	クロック信号
4	PWM	PWM 信号

### A.2.3 電源冷却ファン用電源(X515)

ピン	名称	意味
1	GND	接地
2	+12 V	切替電源
3	PG1 FAN_CLK	クロック信号
4	PWM	PWM 信号

### A.2.4 シリアル ATA ドライブ(X516 - X519)の電源

ピン	名称	意味
1	GND	接地
2	+12 V	出力電源
3	GND	接地
4	+5 V	出力電源
5	GND	接地 (IPC627E の SATA ケーブルには割り当てられていません)
6	+3.3 V	出力電源 (IPC627E の SATA ケーブルには割り当てられていません)

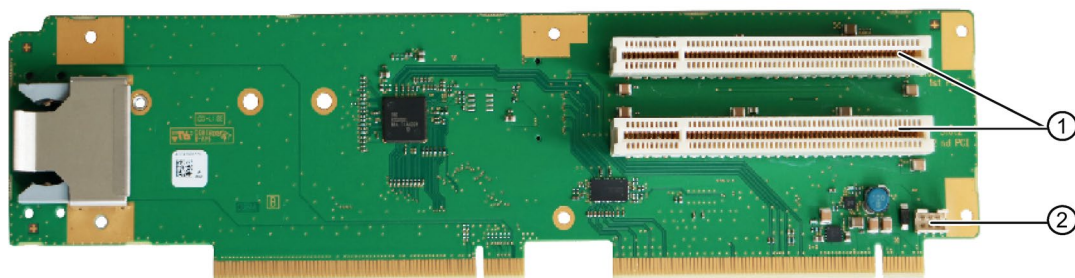
## A.3 バスボード

### A.3.1 バスボードの拡張カードスロット

バスボードはマザーボードと増設カード間のリンクとして設計されています。  
バスボードは、以下の設計で提供されています：

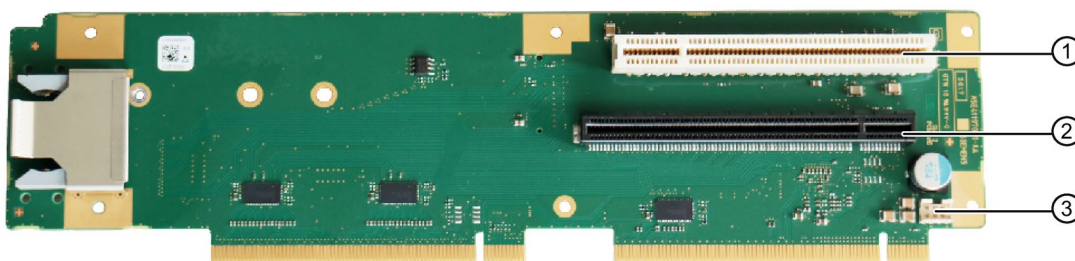
ピン割り付けの詳細については以下のセクションを参照してください。

#### バージョン 1 (IPC627E、2 スロット)



①	スロット 1/2 PCI
②	12 V 電源接続(拡張カード用 12 V 電源接続のピン割り付け (ページ 156)を参照)

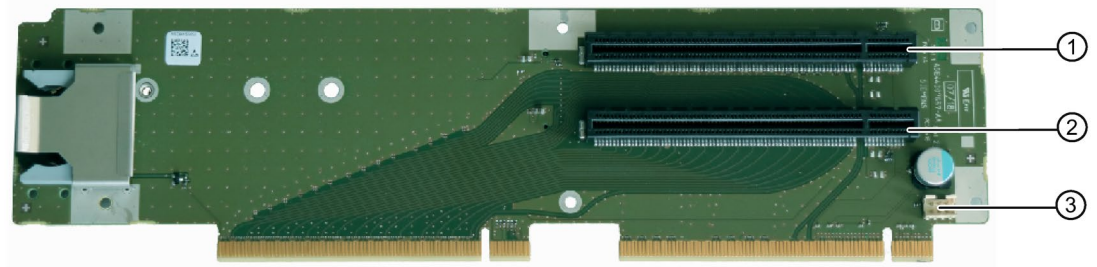
#### バージョン 2 (IPC627E、2 スロット)



①	スロット 1 PCI
②	スロット 2 PCI Express x16
③	12 V 電源接続(拡張カード用 12 V 電源接続のピン割り付け (ページ 156)を参照)

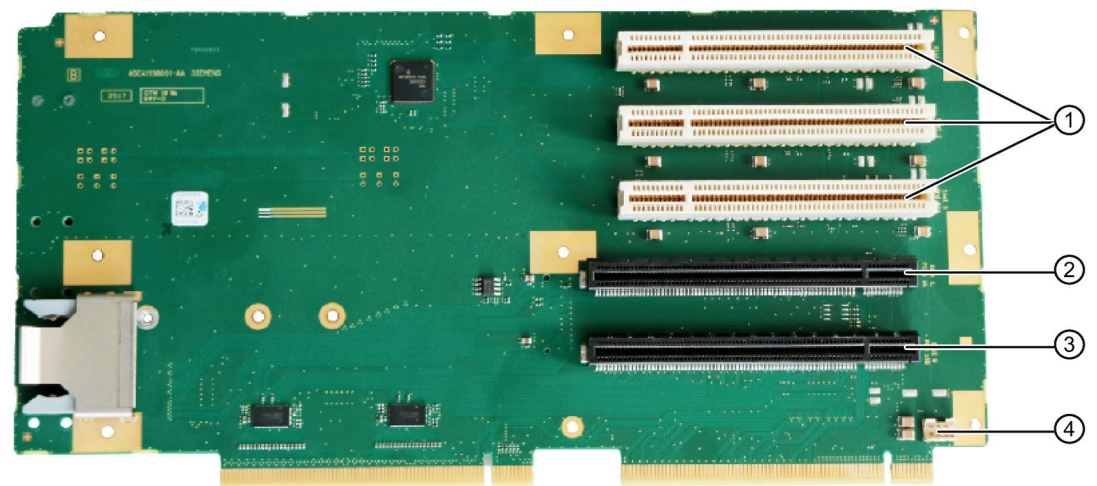


## バージョン 3 (IPC627E、2 スロット)



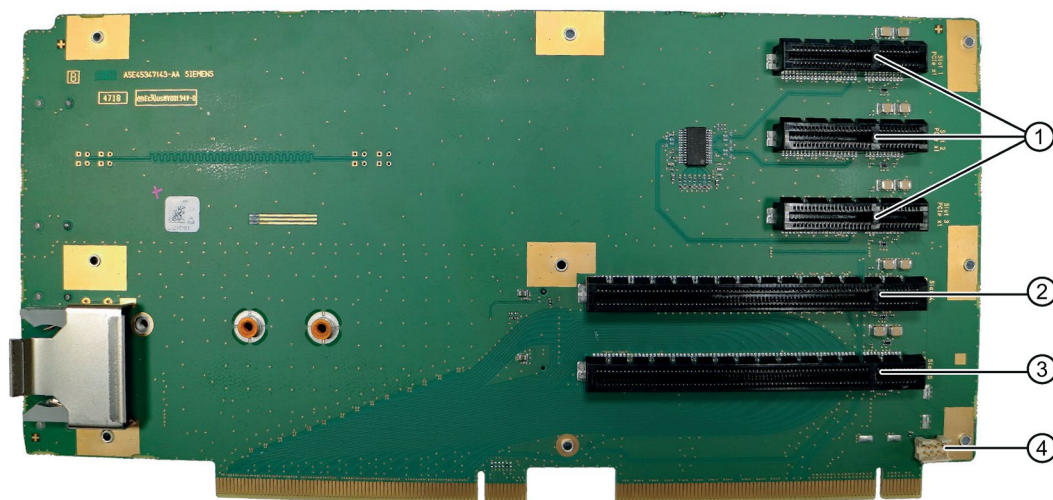
①	スロット 1 の PCI Express X4 (機械式 X16)
②	スロット 1 PCI Express x16
③	12 V 電源接続(拡張カード用 12 V 電源接続のピン割り付け (ページ 156)を参照)

## バージョン 4 (IPC627E、5 スロット)



①	スロット 1/2/3 PCI
②	スロット 4 の PCI Express X4 (機械式 X16)
③	スロット 5 PCI Express x16
④	12 V 電源接続(拡張カード用 12 V 電源接続のピン割り付け (ページ 156)を参照)

## バージョン 5 (IPC627E、5 スロット)



①	スロット 1/2/3 の PCI Express x1 (機械式 x4)
②	スロット 4 の PCI Express X4 (機械式 X16)
③	スロット 5 PCI Express x16
④	12 V 電源接続(拡張カード用 12 V 電源接続のピン割り付け (ページ 156)を参照)

## A.3.2 拡張カード用 12 V 電源接続のピン割り付け

ピン	名称	意味
1	GND	接地
2	+12 V <sup>1</sup>	出力電源
3	GND	接地
4	+5 V <sup>1</sup>	出力電源
5	GND	接地 (IPC627E の SATA ケーブルには割り当てられていません)
6	+3.3 V	出力電源 (IPC627E の SATA ケーブルには割り当てられていません)

<sup>1</sup> 最大許容電流:1 A; この電力需要では、PCI スロットの総電力需は超過できません。

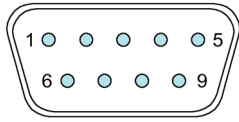
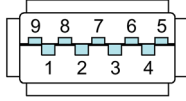
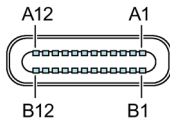
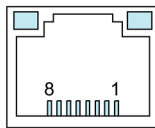
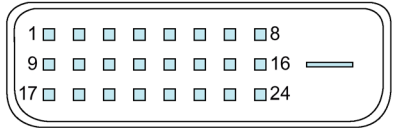
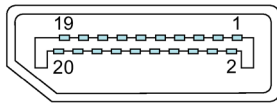


## A.4 外部インターフェース

### 注記

#### インターフェース仕様

下記に一覧表示されているすべての外部インターフェースのデータは、対応するインターフェース仕様および使用目的に対応しています。

インターフェース	コネクタ	説明	割り付け
COM1	X30	9 ピン D-sub コネクタ	
USB 3.1	X60、 X62 X64、 X65	USB 3.1 メス型コネクタタイプ A (5 V、900 mA、最高 10 Gbps)	
USB 3.1 タイプ C	X61、 X63	USB 3.1 メス型コネクタタイプ C (5 V、1.5 A、最大 10 Gbps)	
Ethernet 1、2 および 3	X1P1、 X2P1、 X3P1	RJ45 (最高 1 Gbps)	
DVI-D	X70	24 ピン DVI-D 雌型コネクタ (5 V、500 mA)	
DPP	X71、 X72	20 ピン DisplayPort コネクタ (3.3 V、500 mA)	

## A.5 システムリソース

### A.5.1 現在割り当てられているシステムリソース

すべてのシステムリソース(ハードウェアアドレス、メモリ設定、割り込みの割り付け、DMA チャンネル)は、ハードウェアの設定、ドライバおよび接続されている外部機器に応じて、Windows®オペレーティングシステムにより動的に割り付けられています。システムリソースの現在の設定、または Windows®で起こる可能性のある競合を表示できます。

1. 「Windows キー」よ「R」を同時に押します。

[実行]ダイアログボックスが開きます。

2. [開く]フィールドに「msinfo32」と入力します。
3. [OK]をクリックして、入力内容を確定します。

### A.5.2 I/O アドレス割り当て

この表は、装置の引渡し状態で割り付けられた I/O アドレスを説明しています。

I/O アドレス(16 進数)		サイズ(バイト)	基本機能の詳細	可能な代替機能
開始	終了			
0000 0000	0000 0CF7	415	PCI Express Root Complex	
0000 0020	0000 0021	2	Programmable Interrupt Controller	
0000 0024	0000 0025	2	Programmable Interrupt Controller	
0000 0028	0000 0029	2	Programmable Interrupt Controller	
0000 002C	0000 002D	2	Programmable Interrupt Controller	

I/O アドレス(16 進数)		サイズ(バイト)	基本機能の詳細	可能な代替機能
開始	終了			
0000 002E	0000 002F	2	マザーボードリソース	
0000 0030	0000 0031	2	Programmable Interrupt Controller	
0000 0034	0000 0035	2	Programmable Interrupt Controller	
0000 0038	0000 0039	2	Programmable Interrupt Controller	
0000 003C	0000 003D	2	Programmable Interrupt Controller	
0000 0040	0000 0043	4	システムタイマー	
0000 004E	0000 004F	1	マザーボードリソース	
0000 0050	0000 0053	4	システムタイマー	
0000 0061	0000 0061	1	マザーボードリソース	
0000 0063	0000 0063	1	マザーボードリソース	
0000 0065	0000 0065	1	マザーボードリソース	
0000 0067	0000 0067	1	マザーボードリソース	
0000 0070	0000 0070	1	マザーボードリソース	
0000 0070	0000 0070	1	システム CMOS/実時間時計	
0000 0080	0000 0080	1	マザーボードリソース	

I/O アドレス(16 進数)		サイズ(バイト)	基本機能の詳細	可能な代替機能
開始	終了			
0000 0092	0000 0092	1	マザーボードリソース	
0000 00A0	0000 00A1	2	Programmable Interrupt Controller	
0000 00A4	0000 00A5	2	Programmable Interrupt Controller	
0000 00A8	0000 00A9	2	Programmable Interrupt Controller	
0000 00AC	0000 00AD	2	Programmable Interrupt Controller	
0000 00B0	0000 00B1	2	Programmable Interrupt Controller	
0000 00B2	0000 00B3	2	マザーボードリソース	
0000 00B4	0000 00B5	2	Programmable Interrupt Controller	
0000 00B8	0000 00B9	2	Programmable Interrupt Controller	
0000 00BC	0000 00BD	2	Programmable Interrupt Controller	
0000 00F0	0000 00F0	2	数値データプロセッサ	
0000 02F8	0000 02FF	8	COM 2	
0000 03F8	0000 03FF	8	COM 1	
0000 04D0	0000 04D1	2	Programmable Interrupt Controller	
0000 0680	0000 069F	32	マザーボードリソース	
0000 0D00	0000 FFFF	768	PCI Express Root Complex	

I/O アドレス(16 進数)		サイズ(バイト)	基本機能の詳細	可能な代替機能
開始	終了			
0000 164E	0000 164F	255	マザーボードリソース	
0000 1800	0000 18FE	255	マザーボードリソース	
0000 1854	0000 1857	2	マザーボードリソース	
0000 2000	0000 20FE	255	マザーボードリソース	

## A.5.3

## 割り込みの割り付け

各機能は、オペレーティングシステムに応じて異なる割り込みに割り付けられます。  
APIC モードが使用されます。

IRQ番号	コメント																							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
IRQ (ACPIエントリ)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ホストPCI IRQライン																	A	B	C	D	E	F	G	H
機能																								1
タイマ出力0	X																							固定
シリアルポート2				X																				無効化できます
シリアルポート1				X																				無効化できます
数値プロセッサ												X												固定
SATA																	X							無効化できます
USB 3.0コントローラ																	X							無効化できます
Ethernet 1																	X							無効化できます
Ethernet 2																		X						無効化できます
Ethernet 3																								無効化できます
グラフィック																			X					無効化できます
オーディオ																	X							オプション、無効化できます
																	X							無効化できます

1 ホスト PCI-IRQ の A から H は、常に APIC モードの IRQ 16 から 23 に割り付けられています。  
特定の割り付けを強制することはできません。

162

#### A.5.4 排他的 PCI ハードウェア割り込み

ハイパフォーマンスな割り込みを要求するアプリケーションには、高速なハードウェア割り込みの反応が必要です。PCI ハードウェア割り込みは、ハードウェアの高速な反応を実現するため、1 つのリソースにのみ使用します。

#### 装置で排他的割り込みの設定

すべてのシステムリソース(ハードウェアアドレス、メモリ割り付け、割り込みの割り付け、DMA チャンネル)は、ハードウェア機器、ドライバ、取り付けられた拡張カードおよび接続されている外部機器に応じて、ファームウェアまたはオペレーティングシステムにより動的に割り付けられています。

割り付けは、自動的に行われ、接続された装置および取り付けられたコンポーネントの要求されたリソースに応じて異なります。

この設定依存性のため、最終設定のシステムに関する設定を指定することによってのみ、明確な記述を行うことができます。

リソースは、Windows では、次のように表示できます。

1. 「Windows®キー」と「R」を同時に押します。
2. [開く]フィールドに「msinfo32」と入力します。
3. [OK]をクリックして作業内容を確定します。

## A.6 TIA Portal でのソフトウェアへの拡張インターフェースの割り付け (CP 割り付け)

下の表は、IPC 拡張スロットの筐体ラベル付けと TIA Portal でのインターフェースのソフトウェアへの割り付け時に使用される名称との関係を示しています。

筐体のラベル付け(2 つの拡張スロット)	TIA Portal
1	X100
2	X101

筐体のラベル付け(5 つの拡張スロット)	TIA Portal
1	X100
2	X101
3	X102
4	X103
5	X104



## 技術サポート

### B.1 サービスおよびサポート

製品に関する追加情報やサポートはインターネットの次のアドレスにあります：

- 技術サポート (<https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/>)
- サポートリクエストフォーム (<https://www.siemens.com/supportrequest>)
- SIMATIC PC/PG のアフターサービス情報システム (<https://www.siemens.com/asis>)
- SIMATIC マニュアルセット (<https://www.siemens.com/simatic-tech-doku-portal>)
- 最寄りの担当代理店 ([https://www.automation.siemens.com/aspa\\_app](https://www.automation.siemens.com/aspa_app))
- トレーニングセンター (<https://siemens.com/sitrain>)
- Industry Mall (<https://mall.industry.siemens.com>)

最寄りの担当代理店またはテクニカルサポートにお問い合わせの際は、以下の技術情報をご用意ください：

- デバイスの商品番号(MLFB)
- 産業用 PC の BIOS のバージョンまたは装置のイメージバージョン
- 他の取り付けられているハードウェア
- 他のインストールされているソフトウェア

### ツールとダウンロード

装置にダウンロードして使用可能な更新やホットフィックスがないか、定期的にチェックしてください。ダウンロード領域は、次のリンクでインターネットから利用できます。

アフターサービス情報システム SIMATIC IPC/PG (<https://www.siemens.com/asis>)

## B.2 トラブルシューティング

### B.2.1 装置の機能の問題

問題	原因	対策
装置が動作していない	装置に電源が入っていません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源、電源コード、電源プラグをチェックします。</li> <li>オン/オフスイッチが正しい位置にあるかをチェックします。</li> </ul>
	装置が指定された周囲環境外で動作しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>周囲環境をチェックします。</li> <li>寒い気候の輸送後は、装置のスイッチを入れる前に約 12 時間待機させます。</li> </ul>
Windows が起動しない	ファームウェア(BIOS)の設定が間違っている	<ul style="list-style-type: none"> <li>BIOS Setup の[SATA 設定]サブメニューにある設定をチェックします</li> <li>ファームウェア(BIOS)ブートメニューにある設定をチェックします。</li> </ul>
外部モニタが暗いままである。	モニタのスイッチがオフになっています。	モニタのスイッチを入れます。
	モニタが"パワーセーブ"モードになっています。	キーボードのいずれかのキーを押します。
	輝度ボタンが暗く設定されています。	画面の輝度を上げます。詳細については、モニタの取扱説明書を参照してください。
	電源コードあるいはモニタケーブルが接続されていません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源コードがモニタおよびシステムユニットあるいは耐震性のある接地コンセントに正しく接続されているかをチェックします。</li> <li>モニタケーブルがシステムユニットおよびモニタに正しく接続されているかをチェックします。</li> </ul> <p>以上のチェックを実行した後でもまだモニタ画面が暗い場合は、技術サポートチームに連絡します。</p>

問題	原因	対策
マウスポインタが画面に表示されない。	マウスドライバがロードされていません。	マウスドライバが正しくインストールされ、ユーザープログラムを開始したときに使用できるかどうかを確認します。マウスドライバについての詳細は各マニュアルを参照してください。
	マウスが接続されていません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>マウスコードがシステムユニットに正しく接続されているかを確認します。</li> <li>アダプタまたはマウスケーブルの延長を使用している場合は、これらのコネクタも確認します。</li> </ul>
		これらのチェックと対策を実行してもまだカーソルが画面に表示されない場合は、技術サポートチームに連絡します。
PC の時刻および/または日付が間違っています。		<ol style="list-style-type: none"> <li>ファームウェア設定メニューを開きます。このためには、ブート操作中に&lt;F2&gt;キーを押します。</li> <li>[メイン]タブで日付および時刻を設定します。</li> </ol>
ファームウェア(BIOS)の設定を修正した後も、時刻と日付が間違っています。	バックアップバッテリーが切れています。	バックアップバッテリーを交換します。
USB 装置が応答しません。	ファームウェア(BIOS)で USB ポートが無効化されています。	別の USB ポートを使用するか、ポートを有効にします。
	オペレーティングシステムが USB ポートをサポートしていません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>[Legacy USB Support]設定パラメータを、BIOS Setup の[Advanced &gt; USB Configuration]メニューで有効にします。</li> <li>その他のデバイスには、使用しているオペレーティングシステム用の USB デバイスドライバが必要です。</li> </ul>

## B.2.2 装置を起動するときの問題

問題	原因	対策
ハードディスクの交換後、システムが RAID アレイから起動しません	RAID アレイに一番高い起動優先度がありません	ファームウェア(BIOS)の[Boot] > [Boot device]で、起動優先順位を変更します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ブート優先度を RAID システムに与えます</li> <li>RAID システムを最上位の起動優先順位にします</li> </ul>
ドライブの交換後、対応する SATA ポートに [unused]と表示されます	機能するハードディスクなしでシステムが起動されています。取り外し可能トレイが完全に押し込まれていない可能性があります。	機能するハードディスクを付けてシステムを再起動します。
コンピュータが起動しないか、[Boot device not found]というメッセージが表示されます。	ブートメディアが有効化されていません	ファームウェア(BIOS)の[Boot] > [Boot device]を[Enabled]に設定して、起動優先順位を設定します。
	ブートデバイスがファームウェア(BIOS)のブート優先度で最優先になっていません	ファームウェア(BIOS)の[Boot] > [Boot device]で、起動優先順位を変更します。
	起動ストレージ媒体が GPT で設定されており、UEFI ブートがファームウェア(BIOS)で無効にされています	ファームウェア(BIOS)で UEFI モードを有効にします。

**B.2.3 RAID システムの問題**

問題	原因	対策
RAID ソフトウェアは次のエラーを報告します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• The RAID plug-in failed to load, because the drive is not installed.</li><li>• The Serial ATA plug-in failed to load, because the driver is not installed correctly.</li><li>• The Intel® Storage Console was unable to load a page for the following reason:<ul style="list-style-type: none"><li>– A plug-in did not provide a page for the selected device</li><li>– A plug-in failed to load</li></ul></li></ul>	RAID が起動していません	装置の動作に対する悪影響はないため、メッセージを無視することができます。 メッセージを確認します。
	RAID が起動しています	提供されたデータストレージ媒体を使用してソフトウェアを再インストールします。

## B.2.4 拡張カード使用時の問題

問題	原因	対策
<p>起動中に装置がクラッシュしました。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I/O アドレスが二重に割り付けられている</li> <li>• ハードウェアの割り込みおよび/または DMA チャネルが二重に割り付けられている</li> <li>• 信号周波数または信号レベルが間違っている</li> <li>• ピン割り付けが間違っている</li> </ul>	<p>コンピュータ設定を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• コンピュータの設定が引渡し状態と同じである場合、技術サポートチームにお問い合わせください。</li> <li>• 設定を変更した場合は、引渡し状態に復元してください。これを行うには、拡張カードを取り外し、装置を再起動します。エラーが発生しなくなれば、拡張カードが故障の原因だったということになります。これを Siemens 拡張カードと交換するか、拡張カードの供給元にお問い合わせください。</li> </ul>
		<p>装置のクラッシュが継続する場合は、技術サポートチームにお問い合わせください。</p>
<p>PCI (e)がインストールされていると IPC は正常に動作しません。</p> <p>例:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• オペレーティングシステムが起動しません。</li> <li>• インストールされたカードが検出されません。</li> </ul>	<p>PCI(e)バスでの接触問題</p>	<p>コンピュータ接続を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• インストールされている PCI(e)カードを取り外し、再度、挿入します。</li> <li>• マザーボードからバスモジュールを取り外し、再度、挿入します。</li> <li>• 接触面を純粋エタノールで清掃します。</li> </ul>









## マークおよびシンボル

### C.1 概要

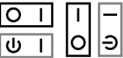

下記の表は、SIMATIC 産業用 PC で使用されているシンボルを示します。

お使いの装置のシンボルは、次の表で示されているシンボルと一部の詳細が異なることがあります。

### C.2 安全性












シンボル	意味		シンボル	意味
	警告。提供された取扱説明書に 順守。			ロックが閉じられています
	注意。無線機器			ロックが開かれています
	開ける前に電源プラグを外して ください			Kensington ロックの開口部
	ESD (静電気に敏感な装置)の注 意			過熱した表面の警告

### C.3 オペレータ制御

シンボル	意味		シンボル	意味
	オン/オフスイッチ。電氣的絶縁 なし			オン/オフスイッチ。電氣的絶縁 なし

## C.4 認証、承認およびマーク

次の表に、装置に記載されている可能性のある認証、承認およびマークに関連するシンボルを示します。詳細な情報は、規格と承認 (ページ 142) を参照してください。

シンボル	意味		シンボル	意味
	オーストラリアとニュージーランドの承認			ユーラシア関税同盟のマーク
	中国の承認			Factory Mutual Research のテストマーク
	欧州諸国の CE マーキング			米国の連邦通信委員会のマーキング
	中国の EFUP (Environment Friendly Use Period) マーキング			韓国の承認
	UL (Underwriters Laboratories) のテストマーク			廃棄情報、地域の法規を順守。
	インドの承認			



## C.5 インターフェース

シンボル	意味	シンボル	意味
	電源への接続		PS/2 マウスインターフェース
	保護導体端子		PS/2 キーボードインターフェース
	機能接地用接続(等電位ボンディングライン)		マルチメディアカードリーダー
DPP	DisplayPort インターフェース		スマートカードリーダー
	DVI-D インターフェース		ライン入力
LAN	LAN インターフェース。WAN や電話の接続には承認されていない		ライン出力
	シリアルポート		マイク入力
	USB ポート		汎用オーディオジャック
	USB 2.0 高速ポート		ヘッドフォン出力
	USB 3.0 超高速ポート		
	USB 3.1 SuperSpeedPlus インターフェース		

## 略語リスト

## D.1 略語

略語	用語(フルスペル)	意味
AC	Alternating current	交流
AHCI	Advanced Host Controller Interface	SATA 装置用の標準化されたコントローラインターフェース。SP1 以降および IAA ドライバの Microsoft Windows XP でサポートされています。
APIC	Advanced Programmable Interrupt Controller	拡張プログラマブル割り込みコントローラ
AWG	American Wire Gauge	ケーブル径の米国規格
CAN	Controller Area Network	
CE	Communauté Européenne (CE マーク)	本製品は、適用されるすべての EC 指令に準拠しています。
CLK	Clock pulse	コントローラのクロック信号
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductors	相補型金属酸化膜半導体
COA	Certificate of Authenticity	Microsoft Windows のプロダクトキー
COM	Communications Port	シリアルインターフェースの用語
CPU	Central Processing Unit	CPU
CRT	Cathode Ray Tube	
CSA	Canadian Standards Association	自国または二国間規格(UL/USA)の規格に準拠して試験および認証を行う、カナダの組織

略語	用語(フルスペル)	意味
DC	Direct Current	直流電流
DMA	Direct Memory Access	ダイレクトメモリアクセス
DPP	DisplayPort	新しい強力なデジタルモニタポート
DQS	Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Qualitätsmanagement mBH	
DVI / DVI-D	Digital Visual Interface	VGA 信号なしのデジタル表示インターフェース
DVI-I	Digital Visual Interface	デジタル信号および VGA 信号による、デジタルディスプレイインターフェース
ECC	Error checking and correction	エラー修正コード
EFI	Extensible Firmware Interface	
ESD	Electrostatic-sensitive components	
EN	European standard	
GND	Ground	筐体接地
HDD	Hard Disk Drive	ハードディスクドライブ
HU	Height unit	
I/O	Input/Output	コンピュータ上のデータの入力/出力
iAMT	Intel® Active Management Technology	
IEC	International Electrotechnical Commission	
IP	Ingress Protection	保護等級
IRQ	Interrupt Request	割り込み要求
KVM	Keyboard Video Mouse	キーボードビデオマウスバイパス
LAN	Local Area Network	ローカルエリアに制限されたコンピュータネットワーク
LCD	Liquid Crystal Display	液晶ディスプレイ
LED	Light Emitting Diode	発光ダイオード
LPT	Line Printer	プリンタポート

略語	用語(フルスペル)	意味
MUI	Multilanguage User Interface	Windows の多言語オペレーティングシステム、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語およびイタリア語の 5 言語の切り替えが可能
NEMA	National Electrical Manufacturers Association	米国電機製造業者協会
NVRAM	Non Volatile Random Access Memory	不揮発性データメモリ。データメモリは外部電源がなくても保持されます。
OPC	OLE for Process Control	工業用プロセッサの標準インターフェース
PCI	Peripheral Component Interconnect	高速拡張バス
PCIe	Peripheral Component Interconnect express	データ転送速度が速い、高速シリアル差動全二重 PTP インターフェース。
PIC	Programmable Interrupt Controller	プログラム可能な割り込みコントローラ
PXE	Preboot Execution Environment	ネットワークを介したハードディスクなしで新しい PC を実行するためのソフトウェア
RAID	Redundant Array of Independent Disks	冗長化ハードディスク配列
RAM	Random Access Memory	
SATA	Serial Advanced Technology Attachment	
SELV	Safety Extra Low Voltage	安全性特別低電圧
SMART	Self Monitoring Analysis and Reporting Technology	ハードディスクエラー診断プログラム
SNMP	Simple Network Management Protocol	ネットワークプロトコル
SSD	ソリッドステートドライブ	
TPM	Trusted Platform Module	

略語	用語(フルスペル)	意味
UEFI	Unified Extensible Firmware Interface	
UL	Underwriters Laboratories Inc.	自国または二国間規格(CSA/カナダ)の規格に準拠して試験および認証を行う、米国の組織。
USB	Universal Serial Bus	
VGA	Video Graphics Array	工業規格に適合するビデオアダプタ
WD	Watchdog	エラー検出とアラーミング付きのプログラムモニタリング

# 索引

## A

APIC モード, 161

## C

CE マーキング, 142

COA ラベル, 40

## E

EAC, 145

EC 適合性宣言, 142

Ethernet, 131

Ethernet ストレインリリーフ, 57

## F

FCC, 144

## I

I/O アドレス

割り付け, 158

Image & Partition Creator, 117

IRQ の割り付け, 162

## P

PCI ハードウェア割り込み, 163

PIC モード, 161

PROFIBUS, 56

PROFINET, 56

## R

RAID, 169

RAID1 システム

ドライブの設置オプション, 62

ハードディスクの取り付け場所, 93

不具合のあるドライブの交換, 93

RAID システム

新しいドライブの自動的な統合, 66

新しいドライブの手動統合, 67, 67

不具合のあるドライブの表示, 62

RJ45 Ethernet, 56

## S

SIMATIC IPC Image & Partition Creator, (Image & Partition Creator)

SIMATIC S7, 56

SOFTNET S7, 56

## U

USB および PCI/PCIe 拡張の許容合計電力, 127

## W

WinAC モジュール

電源接続, 156

## い

インターフェース, 18, 20, 131

Ethernet RJ 45, 56

PROFINET, 56

## お

オーストラリア, 145  
オペレーティングシステム  
    初期コミッショニング, 58  
オンボード RAID システム  
    故障したドライブを表示, 65  
オンライン注文システム, 56

## か

カナダ, 145

## く

グラフィックコントローラ, 130

## し

システムリソース, 158  
    I/O アドレス割り付け, 158

## す

ストレインリリーフ  
    Ethernet ケーブル, 57  
スロットカバー, 80

## せ

セットアップ, (BIOS Setup)

## て

データバックアップ, 117  
データ交換, 56

## と

ドライブ  
    取り外し可能トレイのドライブ, 85

## に

ニュージーランド, 145

## は

ハードディスクドライブ, 128  
バスボード  
    交換, 109  
    設計, 154  
バッファメモリ, 128

## ふ

プロセッサ, 128  
    取り外し, 113

## ほ

ホットスワップ  
    取り外し可能トレイのドライブの変更, 85

## ま

マーキング  
    EC 適合性宣言, 142  
マザーボード  
    設計, 149  
    内部インターフェース, 152

## め

メインメモリ, 128  
 メモリの拡張, 81  
 メモリメディア  
     ドライブ, 119  
 メモリモジュール, 128  
     取り外し, 84  
     設置, 81, 83, 83  
 メモリ設定, 84

## も

モジュール  
     設置, 81

## ら

ラベル付け, 145  
     韓国, 145

## り

リソースの割り付け, 80

## 漢字

安全に関する注意事項  
     全般, 28  
 温度, 126  
 開ける  
     装置, 77  
 拡張  
     メモリ, 81  
 拡張モジュール  
     設置, 79  
 割り込み反応時間, 163

## 割り付け

I/O アドレス, 158  
 機械的周囲条件, 126  
 気候条件, 126  
 起動, 75  
 許容据え付け位置, 43  
 交換  
     バスボード, 109  
 梱包の中身, 39  
     確認, 39  
 識別データ, 40  
 取り外し  
     プロセッサ, 113  
     メモリモジュール, 84  
     電源ユニット, 107  
     電源冷却ファン, 102, 107  
     冷却ファン, 99  
 重量, 118  
 承認, (EAC)  
 垂直取り付け, 46  
     フロントインターフェース, 47  
 寸法, 118  
 寸法図  
     拡張カード, 141  
     装置, 133  
 設計  
     バスボード, 154  
     マザーボード, 149  
 設置  
     メモリモジュール, 81, 83  
     モジュール, 79  
 前面パネル, 21  
 装置  
     開ける, 77  
     電源オフ, 60  
     電源オン, 58



- 装置の電源スイッチ投入
  - 自動起動を設定, 59
- 装置用冷却ファン, (????????)
- 装置用冷却ファン電源, 153
- 適用範囲, 3
- 電源
  - WinAC モジュール, 156
- 電源ユニット, 107
- 電源ユニット
  - 取り外し, 107
- 電源電圧, 118
  - USA およびカナダ, 48
  - アメリカおよびカナダ以外の国について, 48
- 電源冷却ファン
  - 取り外し, 102, 107
- 電力消費, 119
- 電力要件, 120
- 等電位ボンディング, 49
- 内部インターフェース, 152
- 認証, 142
  - 認証と認可, 143
- 壁取り付け, 45
- 保護等級, 119
- 包装, 39
  - 確認, 39
  - 取り外し, 39
- 妨害電波放射, 125
- 略語, 174, 177
- 力率補正, 123
- 冷却ファン, 99
  - 取り外し, 99